股票代碼：6640

均華精密工業股份有限公司
Gallant Micro. Machining Co., Ltd.

一一〇年度年報
Annual Report 2021

本公司年報查詢網址
1、公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw
2、均華網站：http://www.gmmcorp.com.tw
刊印日期：中華民國一一一年四月二十七日

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

	發言人	代理發言人
姓名	石敦智	何雅雯
職稱	總經理	財會主管
電話	(02)2268-2216	(02)2268-2216
電子郵件信箱	investor@gmmcorp.com.tw	investor@gmmcorp.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

單位	地址	電話
總公司及土城廠	新北市土城區民生街 2-1 號	(02)2268-2216
台元廠	新竹縣竹北市台元一街 8 號	(03)560-1222
蘇州廠	中國蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區寶帶西路 5011 號	86-512-66366699

三、辦理股票過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路 1 段 2 號 5 樓

網址：https://www.kgi.com

電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：李典易、江采燕會計師

地址：新竹市科學工業園區工業東三路 2 號 5 樓

網址：https://www.pwc.tw

電話：(03)578-0205

五、海外有價證券相關資訊：無

六、本公司網址：http://www.gmmcorp.com.tw

目　　錄

壹、致股東報告書 1
一、110 年度營業報告 1
二、111 年度營業計畫概要 1
三、未來公司發展策略 2
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 3
貳、公司簡介 4
一、設立日期 4
二、公司沿革 4
參、公司治理報告 6
一、組織系統 6
二、董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 8
三、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 14
四、公司治理運作情形 17
五、簽證會計師公費資訊 36
六、更換會計師資訊 36
七、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人 37
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 37
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 38
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 38
肆、募資情形 39
一、資本及股份 39
二、公司債辦理情形 43
三、特別股辦理情形 43
四、海外存託憑證辦理情形 43
五、員工認股權憑證辦理情形 43
六、限制員工權利新股辦理情形 43
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 43
八、資金運用計畫執行情形應記載下列事項 43
伍、營運概況 44

一、業務內容 44
二、市場及產銷概況 69
三、從業員工 75
四、環保支出資訊 75
五、勞資關係 75
六、資通安全管理 76
七、重要契約 77
陸、財務概況 78
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 78
二、最近五年度財務分析 81
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告 83
四、最近年度合併財務報告 83
五、最近年度個體財務報告 83
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 83
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 85
一、財務狀況 85
二、財務績效 85
三、現金流量 86
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 86
六、風險管理分析評估事項 87
七、其他重要事項 89
捌、特別記載事項 90
一、關係企業相關資料 90
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 95
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 95
四、其他必要補充說明事項 95
玖. 重大影響事項 95

壹、致股東報告書

一、110 年度營業報告

各位股東女士、先生大家好：

首先感謝各位股東對均華的支持，在此向各位股東報告 110 年度營業成果。

110 年度營業計劃實施成果：

110 年度本公司個體營業收入為 1,106,428 仟元，較前一年度增加 92.42%；集團合併營業收入為 1,482,315 仟元，較前一年度增加 68.96%；在獲利方面，本公司個體稅後淨利為 157,506 仟元，較前一年度增加 253.77%，每股純益為 5.84 元。

本年度已新開發完成新產品(技術)

	研 發 機 台 名 稱
研發項目 (處理技術)	1、Fully Automatic Pick & Place PI Attachment(自動晶粒貼膜機)
	2、Wafer Translation System(晶圓傳送設備)
	3、Fully Automatic Large Size Multi-Die Flux Die Bonder (大尺寸晶片覆晶黏晶機)
	4、High Speed Inspection Sorter (高速自動光學檢查晶片挑撿機)
	5、ASIC Develop Completed (新世代電測儀 ASIC 開發完成)
	6、100x300 SO IDF Products Trim Form (對應 100x300 大尺寸 SO IDF 產品之沖切成型機)

二、111 年度營業計劃概要

（一）經營方針

1、營業方面

(1)配合先進封裝發展趨勢，持續與一線大廠配合發展國產化設備。

(2)以精密取放之核心技術，強化發展半導體主製程設備，佈局先進封裝與記憶體應用同時切入 Micro LED、MiniLED 及測試應用領域等新市場。

(3)整合雷射與光電視覺技術，發展高附加價值之應用。

(4)整合精密取放與視覺處理技術，掌握智慧型手機和人工智慧零件生產專用製程設備。

(5)擴大精密模具核心技術應用，並持續投入電測領域，發展主製程設備並推展至 PCB 板廠應用市場。

2、研發方面

111 年度計畫開發之新產品(服務)

	研 發 機 台 名 稱
研發項目 (處理技術)	1、Die Pick & Place Sorter With UV Irradiate (自動光解膠晶粒挑撿機)
	2、High Speed Inspection Sorter With Multiple Bin Stage (高速多分類載台晶粒檢查挑撿機)
	3、Fully Automatic High Accuracy Large Die Fan-Out Die Bonder (扇型封裝高精度大尺寸晶粒黏晶機)
	4、Mini-LED Die Bonder(Mini-LED 排料機)
	5、FPC Tester(軟板電測機)
	6、Fully Automatic Flip Chip Die Bonder(覆晶黏晶機)
	7、Large Panel Rotate Tester(大轉盤四分度硬板電測機)
	8、All New Laser Strip Marking System(載版雷射刻印機)

（二）111 年度預期銷售數量及其依據

單位：套

主要產品	銷售量
	111 年預算
IC 封裝製程設備	264
IC 模具	93

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料。

（三）重要之產銷政策：

1. 以核心技術與一線大廠合作，配合其新製程之需求，提供更完整的製程設備。
2. 綜合 G2C 資源，擴增半導體產業市場的主力產品，擴大業務推廣渠道至 LCD 及 PCB 產業的客戶，研發技術互補，提高總體生產能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。
3. 因應新冠肺炎疫情，調整產能佈局，加強台灣研發能量以及大陸廠成本控管，以因應市場需求，並開拓海外新市場。
4. 均華台灣廠主軸營運產品，深入推廣先進封裝主力客戶，並強化推展大陸市場。
5. 發展精密取放關鍵主製程設備，擴大長期發展潛力。
6. 持續加大電測市場設備的投入與發展，建立市場競爭力。
7. 應用核心技術，切入電動車、MiniLED、MicroLED、元宇宙等新市場。
8. 結合協力廠商，強化開發能力，並提高量產能力與能量。

三、未來公司發展策略

根深台灣以創新價值和高產值為核心的組織，追求獲利成長，配合半導體與產業應用製程的轉換，並掌握新產業的發展趨勢，發展核心及應用技術及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。

統合 G2C 資源，研發技術互補，提供更完整的技術整合配套方案，提高總體生產能量，以因

應半導體大廠的需求，並擴大業務推廣渠道至 LCD 及 PCB 產業的客戶，掌握台灣投資成長趨勢，大幅擴大營運規模，維持在大中華地區在 IC 封裝產業設備的領導品牌。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境及總體經營環境：

「微縮、異質、跨界、整合」，一直是這幾年來電子產業的發展趨勢。在少數品牌大廠持續主導產業風騷下，最核心的製造仍無可避免落入全球三大晶圓製造廠與台灣幾家封測大廠手中，台灣在製程上仍掌握優勢，持續推高半導體產業的 GDP 貢獻度。但由於中國半導體產業的快速成長及對晶圓廠的大量投資，也帶動封裝產業與設備產業的迅速發展，對岸半導體設備業的進步已不容小覷，值此兩岸差距逐步縮短之際，台灣設備廠需化此競爭態勢為發展契機，以製程領先的優勢發展設備，成為產業成長的受益者。

國內晶圓大廠對本地業者的扶植力道是重要的成長養分，事實上，在地化採購策略也是現實面的務實考量。中美貿易戰與新冠肺炎疫情的影響，使半導體廠重新思考產業供應鏈的佈局，著實使得因客戶別、區域別、產品別會影響個別廠商的需求，而同時影響設備廠營運的消長，許多大廠加大在台投資，設備商及時因應變局並參與新製程研發，掌握投資契機以擴大規模變得更加重要。「隨侍在側」的本土業者比遠在美的國際大廠更具地利優勢。

（二）法規環境：

誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

（三）總體經營環境：

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、CIS、SIP、高速運算與人工智慧以及 5G 等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

均華發展自有核心技術，成功置入供應鏈，借由 G2C 策略聯盟統合戰略加大營運，將加速成長。未來均華將配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域，以最貼近客戶的快速應變，維持長期夥伴合作關係，充分掌握產業脈動、運用資源、創造獲利，為客戶、股東及員工創造最大的價值及多贏模式。

最後　敬祝各位股東女士、先生

身體健康　　萬事如意

董事長:

總經理:

貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國 99 年 10 月 15 日。

二、公司沿革：

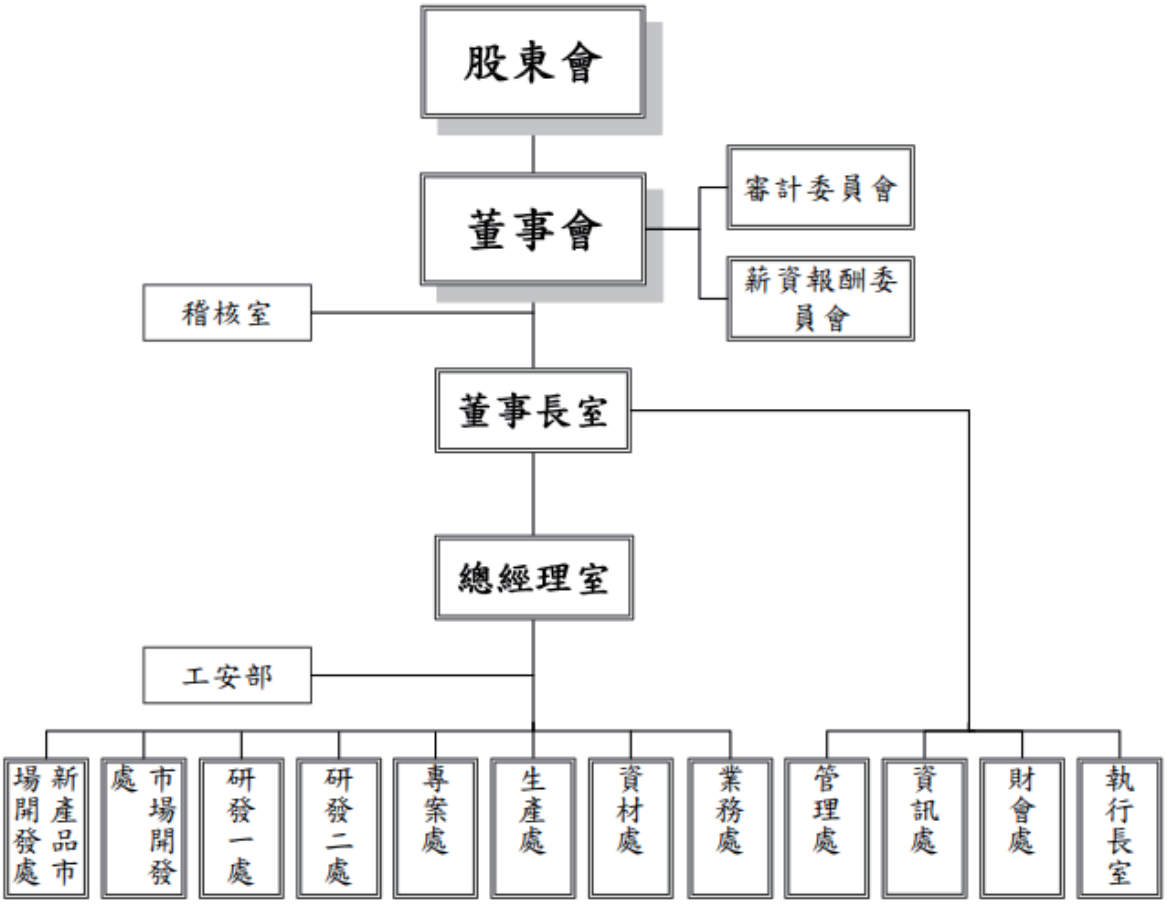
年度	重 要 記 事
92 年	1. 1 月 28 日蘇州均華精密機械有限公司登記設立，資本額為美金 4,550 千元，自蘇州均強獨立移轉完成，邁入新里程、新紀元 2. 專業於精密零組件加工、整組精密模具之製造加工外，更致力開發自動化機械設備、模具精密零組件之設計、製造 3. 機器設備安裝完成，啟動接單，開始生產 4. 生產廠區面積為 3,400 平方米 5. 蘇州均華開發 Trim Form System & Laser Mark System 機台 6. 蘇州均華推出 Mold Chase，均豪精密「半導體事業群」推出 Chip Sorter 機台
97 年	符合國家政策之產業創新條例參與「12 吋晶片堆疊黏晶機研究發展計畫」
99 年	1. 10 月 15 日均華精密工業股份有限公司登記設立，實收資本額新臺幣 2,000 千元主要從事半導體相關生產模具製造、半導體相關生產設備製造，自研究、開發、設計、生產、製造及銷售 2. 蘇州均華新工廠（6600 平方米）完工遷入 3. 推出 BOC 精密模具及自動化機器設備 4. 符合國家政策之產業創新條例，與國研院儀科中心合作參與新竹科學園區研發精進產學合作計畫，開發「LED 晶圓級封裝黏晶機」案
100 年	1. 蘇州均華與均豪精密「半導體設備事業群」分割受讓予均華，均華增資發行 17,000 千股累計實收資本額新臺幣 172,000 千元 2. 員工認股權憑證行使認股，均華增發 2,805 千股，累計實收資本額新臺幣 200,050 千元 3. 完成 SU-51 設備產能提升 4. 開發 12 吋半自動 SORTER
101 年	1. 均華辦理現金增資發行新股 4,567.5 千股，累計實數資本額新臺幣 245,725 千元 2. 開發濺鍍機自動化收料線 3. 與財團法人精密機械研究發展中心共同合作半導體製程設備暨零組件躍升計畫「D2W 製程之高精度運動模組開發」案 4. 開發 LED DIE BONDER 設備、軟板衝切機 5. 開發 SEMI AUTO WAFER MOLDING SYSTEM 6. 與財團法人精密機械研究發展中心共同合作半導體製程設備暨零組件躍升計畫「12 吋晶圓接合之加熱模組開發」案
102 年	1. 一月份納入原均豪公司雷射事業群員工 2. 四月成立光電研發處，開發視覺檢測系統及朝自組雷射設備邁進 3. 六月董事會成員改選，董事長由陳榮亮先生擔任，總經理由許鴻銘先生擔任 4. 員工認股權憑證行使認股，均華增發 195 千股，累計實收資本額新臺幣 247,675 千元 5. 與工研院機械所合作開發經濟部業界合作開發產業技術計畫「3DIC TSV 產品應用之堆疊接合設備開發計畫」案 6. 研發 Project “C”全自動元件接合機與開發濺鍍機自動化進料線 7. 與財團法人精密機械研究發展中心合作半導體製程設備暨零組件躍升計畫「CoW molding system 之膠體隔離模組開發」案

年度	重 要 記 事
	8.開發高精度 DIE BONDER 設備 9.開發 UNIT TO TRAY 設備 10. 開發 WAFER TO WAFER RING SYSTEM 設備 11. 完成銅片下料機開發
103 年	1. 開發 EP INSPECTION VISION SYSTEM 2. 開發 WB WAFER BACK SIDE MARKING SYSTEM 3. 與工研院機械所共同合作參與工業局輔導案「高產出頂出模組」案 4. 研發前瞻性熱接合與熱壓合設備 5. 開發 WAFER TO WAFER SORTER
104 年	1. 符合國家政策之產業創新條例，與國研院儀科中心共同參與中科高科技設備前瞻技術發展計畫之「高速光學檢查分類撿晶機開發計畫」案 2. 與財團法人精密機械研究發展中心合作開發 Tape Reel Pick & Place 模組
105 年	員工認股權憑證行使認股，均華增發 950 千股，累計實收資本額新臺幣 257,175 千元
106 年	1. 購入新竹台元廠區廠房，以提升研發績效成果與擴大產能 2. 6 月 14 日股票核准公開發行 3. 6 月 14 日取得 ISO 9001:2015 註冊證號 IT-111932，提升公司產品品質形象 4. 8 月 11 日股票登錄興櫃交易
107 年	1.10 月 23 日正式上櫃掛牌 2.Trim and Form System 通過 SEMI S2 之認證(製程設備安全標準)，此項認證為國際間各半導體製造廠商採購設備的依據，大幅提升公司產品安全品質形象 3.與工研院機械所共同參與科技部中部科學工業園區管理局強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫，完成「高精度面板級封裝的貼合設備開發計畫」案，推出能處理業界最大尺寸 600mmX610mm 面板的 Panel Die Bonder
108 年	1.開發 DAF Die Bonder 2.開發 Micro LED 巨量轉移設備 3.投資祁昌股份有限公司，啟動開發電測設備
109 年	1.榮獲日月光 2019 年度最佳供應商獎 2. ISO9001:2015 註冊證號 IT-111932，複評稽核通過，維持產品品質及作業流程一致性 3.參與清華大學工學院「樹人基金」鼓勵青年學者加入清華的教研行列，強化延攬及留任國內外頂尖人才。 4.與均豪及志聖攜手合作組成 G2C 聯盟，提供半導體一站式服務。 5.推出最新量產型全域 3um 高速扇出黏晶機 Fan out Die Bonder。 6.產業高值計畫及研發固本計畫獲經濟部審核通過。
110 年	1.參與「零接觸採檢站」募資計劃，透過政府、產業與民間的努力，共同對抗疫情、守護台灣。 2.與均豪合作計畫 High Speed Mini LED Die Bonder 開發。 3.為提昇產業技術及學術水準與清華大學簽訂產學合作，由校方提供頂尖研究成果，達到產業升級目標。

參、公司治理報告

一、組織系統

（一）組織圖



（二）各主要部門所營業務

部門	主　　要　　職　　責
董事長室 執行長室	營運計畫之擬定 推動長短期發展之專案 負責專案之管理、運用事宜等
薪資報酬委員會	訂定並定期檢討董事及經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額
審計委員會	訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 涉及董事自身利害關係之事項 評估重大之資產或衍生性商品交易 評估重大之資金貸與、背書或提供保證 評估募集、發行或私募具有股權性質之有價證券 評估簽證會計師之委任、解任或報酬 評估財務、會計或內部稽核主管之任免 審議財務報告
稽核室	管理制度運作之稽查

部門	主　　要　　職　　責
總經理室	執行公司發展之政策及負責公司營運之管理事宜等
工安部	消除作業環境危害因子降低風險，維護員工作業安全 公共事務、廠務及總務等與職業安全衛生相關事務
新產品市場開發處	新產品市場的評估開發，及未來性產品與技術資訊之收集提供
市場開發處	新光電產品市場的評估開發，及未來性產品與技術資訊之收集提供
研發一處	以精密取放技術為核心，進行下列開發： (A)晶粒取放相關設備 (B)因應先進封裝製程之高精度及高速率設備 培育養成相關產品工程問題的排除及人才
研發二處	以精密加工及雷射應用技術為核心，進行下列開發： 模具設計與模具技術應用相關設備 Laser 應用與自動化設備相關產品的機械系統設計 培育養成相關產品工程問題的排除及人才
專案處	(A)整合各單位核心技術，發展新設備。 (B)電測設備開發與設計。 培育養成相關產品工程問題的排除及人才
生產處	負責廠房資源及製造人力之調度與管理 相關應用產品客戶工程服務
資材處	統合並執行原材料採購、委外加工、保稅業務，及物料進檢、儲運、調撥等作業
業務處	國內外業務拓展與開發，客戶營運資訊之收集提供，帳款催收協助及業務行政支援管理
管理處	薪資管理、人事、教育訓練及員工福利等相關事務
資訊處	維護電腦正常運作、電腦化管理
財會處	資金調度、預算管理、投資管理、會計處理、成本計算

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事資料：

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長暨執行長	中華民國	梁又文	男 41~50 歲	109/6/23	3 年	106/7/24	—	—	220,000	0.78	—	—	—	—	政大企家班 第 40 屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士畢 美國西北大學商學學程結業 均華精密工業(股)公司 董事長、董事 志聖工業(股)公司 顧問 蘇州創峰光電科技有限公司 董事長 視動自動化科技(股)公司 董事、監察人	均華精密工業(股)公司 董事長暨執行長 志聖工業(股)公司 董事長特助 均豪精密工業(股)公司 副董事長 蘇州創峰光電科技有限公司 董事 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 華聖智能科技股份有限公司 董事長 祁昌股份有限公司 董事	—	—	—	註 1
董事	中華民國	陳政興 代表：均豪精密工業股份有限公司	男 51~60 歲	109/6/23	3 年	109/6/23	109,000 16,171,750	0.39 57.19	109,000 16,171,750	0.39 57.19	— —	— —	— —	— —	中山大學碩士畢 中華映管 設計處處長 均豪精密工業(股)公司 副總經理 均豪精密工業(股)公司 總經理	均豪精密工業(股)公司 董事長暨總經理 軒豐(股)公司 董事 均強機械(蘇州)有限公司 董事長 均碩國際(股)公司 董事長 蘇州均菘商貿有限公司 董事長 蘇州健美福光學有限公司 董事 Gallant-Rapid Corporation Limited 董事長 GallantPrecision Machingery(BVI)Ltd.董事長 Chun Zhun Enterprise Corporation.董事 均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長 蘇州均晟豪智能科技有限公司 董事長	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳榮亮	男 61~70歲	109/6/23	3年	102/6/20	209,000	0.74	209,000	0.74	83,000	0.29	—	—	新興工商職業學校機工科畢 均豪精密(股)公司 模具廠課長 均強機械(蘇州)有限公司 廠長、副總、總經理 均華精密工業(股)公司 總經理、董事 蘇州均華機械_董事長、總經理 亞毅精密(股)公司 董事	蘇州均華精密機械有限公司 董事長 King Mechatronics Co., Ltd. 董事	—	—	—	—
董事	中華民國	許鴻銘	男 51~60歲	109/6/23	3年	102/6/20	338,000	1.20	438,000	1.55	—	—	—	—	台灣科技大學電子工程技術系畢 均豪精密工業(股)公司 品保處處長、工程處處長 均華精密工業(股)公司 總經理、董事 蘇州均華機械有限公司 董事	均豪精密工業(股)公司 董事 蘇州均華精密機械有限公司 董事 Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd. 董事 祁昌股份有限公司 董事長 視動自動化科技(股)公司 董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	林彥亨	男 41~50歲	109/6/23	3年	106/7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	日本早稻田大學國際關係學系碩士畢 耐力中端電機(股)公司 經理	源創產業投資顧問(股)公司 資深協理/董事 達亞國際(股)公司 董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	施森豪	男 61~70歲	109/6/23	3年	106/7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	日本早稻田大學經濟學系學士畢 日本宮城縣光仁醫院 事務長	森德貿易(股)公司 顧問	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳正	男 71~80歲	109/6/23	3年	106/7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	慶應義塾大學工學博士畢 工研院機械所副所長 旺矽科技(股)公司 副董事長 日紳精密(股)公司榮譽董事長 易發精機(股)公司 獨立董事	盟英科技(股)公司 監察人	—	—	—	—

註1：本公司董事長及執行長為同一人主要為提昇經營效率與決策執行力，增進股東利益、以達企業永續經營的目標願景，董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，以保有客觀性及監督的力量。

（二）法人股東之主要股東

111 年 4 月 10 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
均豪精密工業股份有限公司	志聖工業股份有限公司(26.58%)
	均豪精密工業股份有限公司庫藏股專戶(2.73%)
	兆銀託管日商麥克尼克司株式會社投資專戶(1.64%)
	兆豐國際商業銀行股份有限公司(1.14%)
	邱達賢(1.07%)
	中國信託商銀受均豪精密工業股份有限公司員工持股會信託財產專戶(0.54%)
	陳政興(0.53%)
	顏文海(0.45%)
	張永正(0.39%)
	吳宜縉(0.36%)

註：均豪精密工業股份有限公司最近一次停過日為 111 年 4 月 10 日。

（三）主要股東為法人者其主要股東

111 年 4 月 11 日

法人名稱	法人之主要股東
志聖工業股份有限公司	海杏投資股份有限公司 代表人：陳梁金絨(9.07%)、品志投資股份有限公司 代表人：梁碧茹(7.54%)、均豪精密工業股份有限公司(6.64%)、梁茂忠(5.53%)、梁茂生(5.23%)、簡進土(2.02%)、匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金(1.80%)、渣打託管ＳＰＤＲ組合新興市場ＥＴＦ專戶(1.05%)、傅梁秀鴻(0.92%)、江朝和(0.91%)
海杏投資股份有限公司	朕昇有限公司 代表人梁碧真(19.53%)、鄒淳美(16.67%)、梁茂生(16.67%)、品志投資股份有限公司 代表人梁碧茹(12.79%)、梁茂忠(9.68%)、梁葉金枝(9.68%)、張梁秀節(5.22%)、傅梁秀鴻(5.22%)、梁又文(1.35%)、陳梁金絨(1.18%)
品志投資股份有限公司	梁碧茹(33.33%)、梁碧茵(33.33%)、梁又文(33.33%)
兆豐國際商業銀行股份有限公司	兆豐金融控股股份有限公司(100%)

註：志聖工業股份有限公司最近一次停過日為 111 年 4 月 11 日。

（四）董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
梁又文	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	不適用	無
陳政興 代表:均豪精密工業股份有限公司	具備商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	不適用	無
陳榮亮	具備商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	不適用	無
許鴻銘	具備商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	不適用	無
林彥亨	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
施森豪	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
陳正	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

（五）董事會多元化及獨立性：

1、董事會多元化：

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選舉辦法」明確規定董事選任資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。明訂董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。

(2) 會計及財務分析能力。

(3) 經營管理能力。

(4) 危機處理能力。

(5) 產業知識。

(6) 國際市場觀。

(7) 領導能力。

(8) 決策能力。

本公司第五屆董事會七位成員，具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域，年齡分佈於 41~80 歲，擬配合未來的發展需要，將持續檢視多元化之組成要件，朝向強化董事會成員多元化為目標。

在專業經驗多元化部份，各董事來自各個領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。

董事會成員多元化情形

多元化項目 / 姓名	職稱	性別	兼任本公司員工	年齡				專業知識與技能	
				41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	產業與科技	商法財
梁又文	董事長	男	✓	✓				✓	✓
陳政興 代表：均豪精密工業股份有限公司	董事	男			✓			✓	✓
陳榮亮	董事	男				✓		✓	✓
許鴻銘	董事	男	✓		✓			✓	✓
林彥亨	獨立董事	男		✓				✓	✓
施森豪	獨立董事	男				✓		✓	✓
陳正	獨立董事	男					✓	✓	✓

2、董事會獨立性：

本公司全體董事會成員七人，包含三位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次 43%，全體董事成員間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

（六）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選（就）任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	許鴻銘(註 1)	男	102.7.22	438,000	1.55	—	—	—	—	台灣科技大學電子工程技術系畢 均豪精密工業(股)公司 品保處處長、工程處處長 均華精密工業(股)公司 總經理、董事 蘇州均華機械有限公司 董事	均豪精密工業(股)公司 董事 蘇州均華精密機械有限公司 董事 Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd. 董事 祁昌股份有限公司 董事長 視動自動化科技(股)公司 董事	—	—	—	—
總經理	中華民國	石敦智(註 1)	男	110.11.03	495,000	1.75	35,000	0.12	—	—	國立成功大學機械工程所碩士畢 工研院半導體設備發展部 黏晶機計劃主持人(國防役) 華東半導體(股)公司 研發部副理 均豪精密工業(股)公司 研發處處長 均華精密工業(股)公司 副總經理	祁昌股份有限公司 董事	—	—	—	—
副總經理	中華民國	張欽華	男	109.08.12	140,000	0.50	—	—	200,000	0.71	東南科技大學機械系畢 均豪精密工業(股)公司 業務處處長	Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd. 董事 均豪精密工業(股)公司 董事長特助	—	—	—	—
協理	中華民國	黃良印	男	109.08.12	100,000	0.35	—	—	—	—	國立成功大學機械工程所碩士畢 華東半導體(股)公司 研發部副理 均豪精密工業(股)公司 設計中心&雷射應用事業處 研發單位副處長	—	—	—	—	—
財會主管	中華民國	何雅雯	女	102.3.18	—	—	—	—	—	—	台北商業技術學院會計統計二專畢 寶晨會計師事務所 領組 均豪精密工業(股)公司 專員	祁昌股份有限公司 監察人	—	—	—	—

註 1. 許鴻銘總經理 110.11.03 卸任，石敦智總經理 110.11.03 就任。

三、董事、總經理及副總經理之酬金

（一）最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

1、一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位:新台幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取自公以轉資業母司金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						子司外投事或公酬
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	梁又文	—	22	—	—	3,003	3,003	198	198	3,201 2.03	3,223 2.05	12,393	15,555	108	108	200	—	200	—	15,902 10.10	19,086 12.12	2,326
董事	陳政興 代表：均豪精密工業股份有限公司																					
董事	陳榮亮																					
董事	許鴻銘																					
獨立董事	林彥亨	576	576	—	—	2,252	2,252	270	270	3,098 1.97	3,098 1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	3,098 1.97	3,098 1.97	—
獨立董事	施森豪																					
獨立董事	陳正																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

依本公司章程第26條規定，董事酬勞金額將隨著稅前利益變動，應屬合理。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：1,473仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於1,000,000元	梁又文、陳榮亮、陳政興、均豪精密工業股份有限公司、許鴻銘	梁又文、陳榮亮、陳政興、許鴻銘、均豪精密工業股份有限公司	陳榮亮、陳政興、均豪精密工業股份有限公司	陳政興、均豪精密工業股份有限公司
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	陳正、施森豪、林彥亨	陳正、施森豪、林彥亨	陳正、施森豪、林彥亨	陳正、施森豪、林彥亨
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	—	—	—	陳榮亮
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	—	—	—	—
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	—	—	許鴻銘、梁又文	許鴻銘、梁又文
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	—	—	—	—
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	—	—	—	—

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	—	—	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)

2、總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
								本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
執行長	梁又文	6,831	7,287	286	286	9,645	9,657	1,920	—	1,920	—	18,682 11.86	19,150 12.16	—
總經理	許鴻銘(註 1)													
總經理	石敦智(註 1)													
副總經理	張欽華													

註 1. 許鴻銘總經理 110.11.03 卸任，石敦智總經理 110.11.03 就任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	—	—
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	—	—
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	許鴻銘、張欽華	許鴻銘、張欽華
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	梁又文、石敦智	梁又文、石敦智
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	—	—
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	—	—
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	4 人	4 人

3、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣千元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	執行長	梁又文	—	2,640	2,640	1.68
	總經理	許鴻銘(註 1)				
	執行副總	石敦智(註 1)				
	副總經理	張欽華				
	協理	黃良印				
	財會主管	何雅雯				

註 1. 許鴻銘總經理 110.11.03 卸任，石敦智總經理 110.11.03 就任。

（二）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例

單位：新臺幣千元；%

酬金給付對象		109 年度		110 年度	
		酬金總額	占稅後純益比例(%)	酬金總額	占稅後純益比例(%)
本公司	董事	2,763	6.20	6,299	4.00
	總經理及副總經理	9,703	21.79	18,682	11.86
合併報表所有公司	董事	3,109	6.98	6,321	4.01
	總經理及副總經理	10,474	23.53	19,150	12.16

2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事：本公司董事之報酬依本公司章程之規定提撥並送董事會決議，再報告股東會後發放。

(2)執行長、總經理及副總經理：本公司執行長、總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞金。薪資係依對公司所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，其薪資依人員職等核敘暨升等作業管理辦法中之「員工薪資等階表」核敘，獎金及員工酬勞金則依本公司章程規定分配。

綜上所述，本公司支付董事、執行長、總經理及副總經理酬金之政策及訂定，酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

四、公司治理運作情形：

（一）董事會運作情形資訊：

1.最近年度董事會開會 9 次(A)，董事與獨立董事出（列）席情況如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	梁又文	9	0	100%	
董事	陳政興 代表：均豪精密工業(股)公司	9	0	100%	
董事	陳榮亮	6	3	67%	
董事	許鴻銘	9	0	100%	
獨立董事	陳正	9	0	100%	
獨立董事	施森豪	9	0	100%	
獨立董事	林彥亨	9	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報第 19 頁審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決議事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事姓名	議案內容	應迴避利益原因	參與表決情形	決議情形
110.01.15	許鴻銘 梁又文	本公司 109 年度高階經理人年終獎金分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過
110.08.03	許鴻銘 梁又文	本公司 109 年高階經理人員工酬勞分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過
110.11.03	許鴻銘	本公司總經理異動案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘六席董事無異議一致通過
111.01.18	許鴻銘 梁又文	本公司 110 年高階經理人年終獎金分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形如下表 2。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」等管理辦法供遵行外，設有獨立董事制度，使公司董事會結構更趨於完整，並依相關法律及主管機關之函釋規定進行運作，以達兼備執行與監督雙重績效。

(一)董事會結構

本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事長與總經理非由同一人兼任，董事及獨立董事皆屬單獨之個體，獨立行使其應有職權，另有關董事持股比、股份轉讓之限制及質權之設定等亦充分揭露於公開資訊觀測站中，以供投資大眾查詢。

(二)獨立董事制度

本公司目前設有獨立董事三席，並依證券交易法等規定賦予充分參與決策及表示意見之權力。為保障投資人權益，本公司章程明文規定依據公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，持有一定股數以上股東之獨立董事提名權及相關程序，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，受理作業公正透明。

(三)審計委員會之設置

本公司審計委員係由獨立董事三席擔任，「審計委員會組織規程」明定審計委員會獨立行使職責之權能，以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

(四)薪資報酬委員會之設置

本公司依證券交易法第 14 條之 6 規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置，以協助董事會執行其職務。

(五)提升資訊透明度

本公司財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形、董事參加進修課程等資訊均已依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站，本公司之財務業務資訊亦揭露於公司網站上，投資大眾均可及時獲得資訊。

2.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110 年 1 月~110 年 12 月	董事會績效評估、個別董事成員績效評估、審計委員會績效評估、薪資報酬委員會績效評估	董事自評	董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制 個別董事成員績效評估：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、內部控制 薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任

（二）審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	林彥亨	7	0	100%	
獨立董事	施森豪	7	0	100%	
獨立董事	陳正	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會召開日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110.01.15 第二屆 第四次	1.本公司股權投資案。	無	同意	照案通過
110.01.19 第二屆 第五次	1.110 年第一次買回本公司股份案。	無	同意	照案通過
110.03.12 第二屆 第六次	1.110 年第二次買回本公司股份案。 2.109 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 3.109 年度董事酬勞分派案。 4.109 年度營業報告書暨財務報告案。 5.109 年度盈餘分派議案。	無	同意	照案通過
110.05.04 第二屆 第七次	1.110 年第三次買回本公司股份案。 2.109 年度盈餘分派議案。 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案。	無	同意	照案通過
110.08.03 第二屆 第八次	1.本公司一百一十年度第二季合併財務報告。	無	同意	照案通過
110.11.03 第二屆 第九次	1.本公司 111 年年度稽核計畫。 2.撤銷本公司原 110 年 5 月 4 日董事會通過之背書保證案。 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案。	無	同意	照案通過
110.12.14 第二屆 第十次	1.通過現任會計師獨立性及適任性評估案。	無	同意	照案通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：獨立董事透過定期核閱稽核報告、審查財務營運表冊，並於每季董事會或必要時就公司財務、業務狀況與稽核主管及會計師進行溝通。

四、年度工作重點：

(1)依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。

(2)審閱財務報告。

(3)考核內部控制制度之有效性。

(4)簽證會計師獨立性評估。

(5)法規遵循。

（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
公司是否依據「上市上櫃公司治實務守則」訂定並揭露公司治理實守則？		√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)	無重大差異情形
公司股權結構及股東權益	公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司設有發言人、代理發言人為與股東聯繫溝通之窗口。	無重大差異情形
	公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		依據股務代理提供之股東名冊掌握股東名單，同時藉由與主要股東互動，掌握最終控制者名單。	無重大差異情形
	是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司與關係企業間之人員、資產及財務的管理權責皆獨立運作，悉依據本公司「關係企業相互間財務業務管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」等辦法辦理。且本公司與關係企業之財務業務皆獨立且無共同使用貸款額度而無法明確劃分之情形。	無重大差異情形
	公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，每年視需要辦理宣導課程。	無重大差異情形
董事會之組成及職責	董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司「董事選舉辦法」,第二條即闡明:「董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。」,本公司董事會成員已符合規定,各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷,驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。	無重大差異情形
	公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	本公司之章程中，未明訂設置各類功能性委員會，惟已依法令規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
董事會之組成及職責	公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部績效評估。評估程序於受評年度結束後至最近一次召開之董事會前完成，並將評估結果報告董事會，且運用於提名續任之參考。本公司已於111年1月完成董事會績效評估並於111年1月18日董事會報告。	無重大差異情形
	公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司已訂定「簽證會計師選任審查辦法」，每年由審計委員會及董事會評核現任會計師之獨立性及適任性；於審查會計師前，由會計師出具「超然獨立聲明書」，經本公司財會單位確認簽證會計師除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，並函請本公司股務代理機構確認其持股情形，經本公司財會單位審查確認符合獨立性及適任性後，送請審計委員會進行審議，提報董事會決議；民國110年度會計師審查評核表業已於民國110年12月14日提報審計委員會及董事會通過。本公司評估會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查重要標準項目列舉如下： ›會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。 ›會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。 ›會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 ›會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。 ›會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 ›會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 ›會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。 ›會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性。	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？			√	本公司訂有公司治理實務守則，由財會單位兼任公司治理單位，提供董事與獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄，但目前並未指定專(兼)責單位負責公司治理經營相關事務，擬於112年將視公司需求訂定。	無重大差異情形
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？		√		(一)本公司於公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)設置利害關係人專區，並於公司網站上依不同利害關係人(員工、客戶、供應商、投資人)揭露列述其溝通管道。 (二)本公司設有各種溝通會議，鼓勵員工與管理階層進行意見交流，並於本公司網站之人力資源專區建置員工專屬信箱，讓員工得以透過電子郵件即時反映意見及提供建言，冀與員工保持密切互動。	無重大差異情形
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		√		本公司已委任專業股務代辦機構-凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異情形
資訊公開	公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司已架設公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)，定期揭露及更新公司財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異情形
資訊公開	公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	√		本公司設有專人負責資訊蒐集，並依規定即時允當揭露相關資訊。且本公司已依規定設置發言人與代理發言人制度，並於公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)揭露其姓名與聯絡方式。	無重大差異情形
	公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		√	本公司依據財務報告規定之公告時間，按時完成公告申報。	無重大差異情形
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進		√		本公司管理階層積極推動公司治理，相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下： (一)本公司訂有相關人事規章辦法與獎勵制度，重視員工權益，積極扶	無重大差異情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要情形	
修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？			助員工自治組織之健全並協助其員工活動之舉辦，另採購、廠務、財務之運作訂有嚴格控管制度，對供應廠之遴選、相關業務之輪調與職務代理人制度，皆有明確之規範。本公司於公司網站建置員工意見信箱 HR@gmmcorp.com.tw，期許員工與公司直接進行溝通。 (二)投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：力求公司資訊透明化，依法令規定即時允當揭露各項財務業務資訊，並設置連絡窗口及電子信箱，以提供投資人、供應商及利害關係人留言及意見反應之管道。為加強公司治理，除例行之財務業務資訊公開揭露外，公司網站架設公司治理專區，提供投資者更多元化的資訊，以保障國內外投資者之權益。 (三)董事進修之情形：本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程，已依規定於公開資訊觀測站公告。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業經營，配合相關法令規定，推動及落實各項政策之執行。有關公司營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證等事項皆經相關權責部門評估分析後，交送董事會決議執行。稽核單位依風險評估結果擬定年度稽核計畫並確實執行，以落實風險控管等監督機制。 (五)客戶政策之執行情形：本公司因應客製化之需求，提供良好的服務及解決客戶之問題，並由業務部定期或不定期拜訪客戶，提供客戶雙向溝通之各種管道。 (六)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，並於公開資訊觀測站上公告。	
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無。				

（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事（召集人）	林彥亨	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
獨立董事	施森豪	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
獨立董事	陳正	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

2、薪資報酬委員會職責

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：109 年 7 月 7 日至 112 年 6 月 22 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註 1)	備註
召集人	陳正	3	0	100%	
委員	施森豪	3	0	100%	
委員	林彥亨	3	0	100%	

註 1：本公司 110 年共召開 3 次薪資報酬委員會，出席狀況如下表：

開會日期／出席董事	林彥亨	施森豪	陳正
110.01.15(五)	V	V	V
110.08.03(二)	V	V	V
110.11.03(三)	V	V	V

薪資報酬委員會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.01.15	1.本公司 109 年度高階經理人年終獎金分配案。	同意	照案通過
110.08.03	1.本公司 109 年度高階經理人酬勞分配案。	同意	照案通過
110.11.03	1.本公司總經理異動案。 2.本公司新任總經理薪酬案。 3.本公司 110 年庫藏股轉讓經理人案。	同意	照案通過

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目		執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？			√	本公司訂有永續發展實務守則，但目前並未指定專(兼)職單位，負責推動永續發展相關事務，擬於112年將視公司需求訂定。	擬於112年將視公司需求訂定
公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？			√	本公司雖尚未訂有風險管理政策，仍依重大性原則於公司網站上建立股東、客戶、供應商、員工及社會等利害關係人針對重大性議題建立溝通管道。	擬於112年將視公司需求訂定
環境議題	公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司依照生產作業之各項特性，訂有標準作業程序及標準書，除要求人員確實依照公司規範執行工程作業，更致力於加強作業環境、活動、儀器或設備之安全衛生風險控制。	無重大差異情形
	公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司持續致力於提升各項資源之利用效率，例如減少紙張使用，內部公文以傳閱方式代替複印；文書用紙儘量雙面使用；影印機旁設置資源回收架，回收紙張再利用；並鼓勵員工自行攜帶杯具、便當盒及環保筷，儘量減少使用紙杯、紙餐盒；信封、牛皮紙袋重複使用，並作為內部公文傳遞袋。	無重大差異情形
	公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		本公司隨時注意並適時調整辦公室環境之空調溫度兼顧節能減碳。並因氣候變遷間接影響公司在空調設備面的負載加重，於進行維護保養時，同時檢視汰換需求。	無重大差異情形
	公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		本公司不定期對員工宣導節能減碳等環保意識，提倡隨手關燈、節約水電及廢紙再利用等舉手之勞環保活動。擬於112年將視公司需求統計相關溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等數據。	無重大差異情形
社會議題	公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		本公司皆確實遵守相關勞動法規並尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理制度，以監督管理。	無重大差異情形

推動項目		執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
社會議題	公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		本公司內部規範有「薪資作業管理辦法」、「績效考核管理辦法」等提供員工合理薪資報酬政策，並建立明確有效的獎勵及懲戒。 秉持照顧員工，提供完善的獎酬結構外，並將員工績效考核制度與企業社會政策結合，將誠信經營納入員工教育訓練、績效考核與人力資源政策中。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項。	無重大差異情形
	公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		本公司提供員工安全健康之工作場所，於辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備，舒適合宜的視覺及聽覺工作空間，設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，並實施門禁管制。其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。	無重大差異情形
	公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		全公司各部門，都有配合工作內容參與內部或外部進修以提升專業職能，本公司教育訓練執行情形，請參閱本年報第76頁。	無重大差異情形
	針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司與廠商和客戶間均保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供透明且有效之客訴抱怨處理程序。	無重大差異情形
	公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		本公司目前對供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策。	無重大差異情形

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		√	擬於112年將視公司需求訂定。	擬於112年將視公司需求訂定
公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。 (二)本公司對於危害勞工權益之情事，提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴予以妥適之回應。 (三)本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。 (四)本公司承諾從過去、現在到未來，均將遵守商業道德規範，並致力於下述事項： 1.恪遵法律規範，維持良好的公司治理，嚴守商業道德規範，包含廉潔經營，無不正當收益等事項。 2.禁止使用童工及不當歧視。 3.對員工定期實施安全與健康教育訓練，提供員工合理的報酬與福利及安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上之災害。 4.提供客戶優質且安全的設備與服務。 5.尊重並保護智慧財產權。 (五)本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。 (六)本公司為員工職涯發展創造良好環境，訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 (七)本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，設置售後服務，並依政府法規與產業之相關規範，不得有欺騙、誤導、詐欺之行為，並宜評估管理可能造成營運中斷之各種風險，降低對客戶與社會造成之衝擊。 (九)本公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。				

（六）履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
訂定誠信經營政策及方案	公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，往後相關事項皆依該守則執行。	無重大差異情形
	公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		本公司「誠信經營守則」，載明不誠信行為之防範措施，如：行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密及智慧財產權等。 本公司除訂定「誠信經營守則」外，尚訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」等辦法。	無重大差異情形
	公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		本公司訂有「 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 」。	無重大差異情形
落實誠信經營	公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		公司不與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在契約中明訂雙方權利義務。	無重大差異情形
	公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		本公司指定稽核室為專責單位，定期向董事會報告執行情形。	無重大差異情形
	公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		本公司指定稽核室為專責單位，提供檢舉人檢舉陳述管道並對檢舉人身份及內容應保密，並確實執行。	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
落實誠信經營	公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		已建立有效之會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實，並由稽核單位依年度稽核計畫查核前項之遵循情形。	無重大差異情形
	公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		本公司定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，於110年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規、法律實務、財務管理進階、內線交易及歸入權法規、會計制度及內部控制等課程)，共計13人次，合計129小時。 並已將相關規範之作業程序及辦法置於本公司內部網站，以供員工隨時查閱。	無重大差異情形
公司檢舉制度之運作情形	公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		公司設有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，管理單位為稽核室，並設有檢舉信箱：investor@gmmcorp.com.tw	無重大差異情形
	公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」已訂有保密機制，如處理檢舉案之相關人員，必須遵守和公司簽署之保密協議。	無重大差異情形
	公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		所有檢舉事件相關文件、證據及錄像檔案，另行保密封存，以保護檢舉人不會遭受不當之處置。	無重大差異情形
加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		√		本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」已上傳至公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)。	無重大差異情形
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司之『誠信經營守則』係依『上市上櫃公司誠信經營守則』編制並執行，尚無重大差異。					

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： (一)本公司遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並聘請法律顧問提供諮詢。 (二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三)本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，訂立「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，本公司之董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，應遵守本作業程序相關規定。				

（七）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1、公司治理守則及相關規章

本公司已訂定「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「獨立董事職責範疇規則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關規章，相關內容已揭露在公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)。

2、本公司「利害關係人專區」建置完成，相關內容已揭露在公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)。

（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，並已於內部文件管理系統公告，供經理人及員工隨時查閱。

（九）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制制度聲明書

均華精密工業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：111 年 03 月 15 日

本公司民國 110 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 110 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國 111 年 03 月 15 日董事會通過，出席董事 7 人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

均華精密工業股份有限公司

董事長：梁又文 **簽章**

總經理：石敦智 **簽章**

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

（十）最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

會議名稱	會議日期	重要決議暨執行情形
股東常會	110.7.2	報告事項： (一)109 年度員工與董事酬勞分派情況報告 (二)109 年度營業報告 (三)109 年度審計委員會查核報告 (四)庫藏股買回執行情形報告 承認事項： 案一：109 年度營業報告書暨財務報告案 執行情形：決議通過 案二：109 年度盈餘分派案 執行情形：訂定 110 年 07 月 25 日為分配基準日，已依股東會決議以保留盈餘分配每股 1.55 元，已於 110 年 07 月 30 日全數發放完畢。 討論事項： 案一：本公司「公司章程」修正案 執行情形：於 111 年 01 月 06 日獲經濟部准予登記。 案二：本公司「股東會議事規則」修正案 執行情形：決議通過。 案三：資本公積發放現金案 執行情形：訂定 110 年 07 月 25 日為分配基準日，已依股東會決議以發行股票超過票面金額溢價之資本公積配發每股 1.45 元，已於 110 年 07 月 30 日全數發放完畢。

會議名稱	會議日期	重要決議
董事會	110/01/15	討論事項： 議案一：通過本公司 109 年高階經理人年終獎金分配案 議案二：通過本公司股權投資案 議案三：通過通過轉投資公司董事指派案
董事會	110/01/19	討論事項： 議案一：同意 110 年第一次買回本公司股份案
董事會	110/03/12	討論事項： 議案一：通過本公司「股東會議事規則」修正案 議案二：通過本公司「公司章程」修正案 議案三：通過本公司「110 年第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂案 議案四：同意 110 年第二次買回本公司股份案 議案五：通過 109 年度內部控制制度有效性考核及聲明書 議案六：通過 109 年度員工與董事酬勞分派案 議案七：通過 109 年度營業報告書暨財務報告案 議案九：通過召開 110 年股東常會相關事宜與受理股東提案相關內容案 議案十：通過本公司金融機構約定融資額度續約案

會議名稱	會議日期	重要決議
董事會	110/05/04	討論事項： 議案一：同意 110 年第三次買回本公司股份案 議案二：通過 109 年度盈餘分派議案 議案三：通過本公司資本公積發放現金案 議案四：通過新增 110 年股東常會召集事由案 議案五：通過本公司金融機構約定融資額度續約案 議案六：通過本公司對轉投資公司提供背書保證案
董事會	110/06/15	討論事項： 議案一：通過本公司配合變更 110 年股東常會召開日期及地點案
董事會	110/07/02	討論事項： 議案一：通過本公司資金貸與案 議案二：通過訂定本公司 109 年度現金紅利暨資本公積發放現金之基準日相關事宜
董事會	110/08/03	討論事項： 議案一：通過本公司 109 年高階經理人員工酬勞分配案 議案二：同意本公司修改 2021 年下半年預算
董事會	110/11/03	討論事項： 議案一：通過本公司 111 年年度稽核計畫 議案二：撤銷本公司原 110 年 5 月 4 日董事會通過之背書保證案 議案三：通過本公司對轉投資公司提供背書保證案 議案四：通過本公司總經理異動案 議案五：通過本公司新任總經理薪酬案 議案六：解除總經理禁止之限制案 議案七：通過本公司 110 年庫藏股轉讓員工及經理人案 議案八：通過本公司金融機構約定融資與保證額度續約案
董事會	110/12/14	討論事項： 議案一：通過現任會計師獨立性及適任性評估案 議案二：通過本公司 111 年年度預算
董事會	111/01/18	討論事項： 議案一：通過本公司 110 年高階經理人年終獎金分配案 議案二：通過本公司「公司章程」修正案
董事會	111/03/15	討論事項： 議案一：通過本公司「公司章程」修正案 議案二：通過本公司「股東會議事規則」修正案 議案三：通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 議案四：通過本公司「永續發展實務守則」修正案 議案五：通過 110 年度內部控制制度有效性考核及聲明書 議案六：通過 110 年度員工與董事酬勞分派案 議案七：通過 110 年度營業報告書暨財務報告案 議案八：通過 110 年度盈餘分派議案 議案九：通過召開 111 年股東常會相關事宜與受理股東提案相關內容案

（十二）最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

（十三）最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	許鴻銘	102.07.22	110.11.03	職務調整

五、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易	110.01.01~110.12.31	2,100	-	2,100	
	江采燕	110.01.01~110.12.31				

註 1：審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

（一）更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

（二）審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	109 年 3 月 1 日		
更換原因及說明	本公司配合資誠會計師事務所內部輪調機制，自 109 年第一季起，本公司財務報告之簽證會計師更換為李典易及江采燕會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 / 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	最近兩年度出具修正式無保留意見，係因採權益法處理之部分被投資公司財務報表係由其他會計師查核，因而出具修正式無保留意見之查核報告。		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	√	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	李典易、江采燕
委任之日期	109 年 3 月 1 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

七、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

（一）董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	110 年度		111 年度截至 3 月 31 止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長暨執行長	梁又文	220,000	-	-	-
董事	陳榮亮	-	-	-	-
董事暨總經理	許鴻銘	100,000	-	-	-
董事	陳政興	-	-	-	-
大股東暨董事所代表之法人	均豪精密工業股份有限公司	-	-	-	-
獨立董事	林彥亨	-	-	-	-
獨立董事	施森豪	-	-	-	-
獨立董事	陳正	-	-	-	-
執行副總	石敦智	150,000	345,000	-	-
副總經理	張欽華	135,000	125,000	-	-
協理	黃良印	80,000	20,000	-	-
財會主管	何雅雯	-	-	-	-

（二）股權移轉資訊：本公司董事、經理人及持股比例 10%以上股東之股權移轉，均於櫃檯買賣市場向非特定人為之，交易價格均為市價，故不適用。

（三）股權質押資訊：上述股權質押之相對人非關係人。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：股；%

姓　名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
均豪精密工業股份有限公司	16,171,750	57.19	—	—	—	—	志聖工業 許鴻銘	其董事所代表法人 其董事	—
代表：陳政興	109,000	0.39	—	—	—	—	—	—	—
志聖工業股份有限公司	1,812,000	6.41	—	—	—	—	均豪精密	大股東	—
代表人：梁茂生	—	—	—	—	—	—	—	—	—
均華精密工業股份有限公司庫藏股專戶	1,135,000	4.01	—	—	—	—	—	—	—
凱基商業銀行受託保管允誠控股有限公司投資專戶	600,000	2.12	—	—	—	—	—	—	—
代表人：廖鳳環	83,000	0.29	209,000	0.74	—	—	陳榮亮	配偶	—
石敦智	495,000	1.75	35,000	0.12	—	—	—	—	—
許鴻銘	438,000	1.55	—	—	—	—	均豪精密	董事	—
梁又文	220,000	0.78	—	—	—	—	均豪精密	董事	—
陳榮亮	209,000	0.74	83,000	0.29	—	—	廖鳳環	配偶	—
成美投資股份有限公司籌備處代表人張欽華	200,000	0.71	—	—	—	—	—	—	—
傅豐誠	183,000	0.65	—	—	—	—	—	—	—

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

110 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業名稱	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
KMC	2,780,645	100	-	-	2,780,645	100
GMMM	500,000	100	-	-	500,000	100
蘇州均華	不適用	100	–	–	不適用	100
祁昌	2,660,600	76.02	256,000	7. 31	2,660,600	76.02
昆山祁鴻	不適用	100	–	–	不適用	100

肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源

1、股本形成經過

111 年 4 月 27 日；單位：股／新臺幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
100.4	10	30,000,000	300,000,000	17,200,000	172,000,000	受讓分割淨資產發行新股 170,000,000 元	無	註 1
100.9	10	30,000,000	300,000,000	18,900,000	189,000,000	員工認股 17,000,000 元	無	註 2
100.11	10	30,000,000	300,000,000	20,005,000	200,050,000	員工認股 11,050,000 元	無	註 3
101.5	10	30,000,000	300,000,000	24,572,500	245,725,000	現金增資 45,675,000 元	無	註 4
102.9	10	30,000,000	300,000,000	24,767,500	247,675,000	員工認股 1,950,000 元	無	註 5
105.6	10	30,000,000	300,000,000	25,717,500	257,175,000	員工認股 9,500,000 元	無	註 6
107.10	10	30,000,000	300,000,000	28,276,500	282,765,000	現金增資 17,410,000 元 員工認股 8,180,000 元	無	註 7

註 1：北府經登字第 1005019092 號
註 2：北府經登字第 1005056315 號
註 3：北府經登字第 1005069186 號
註 4：北府經登字第 1015031164 號
註 5：北府經登字第 1025054829 號
註 6：新北府經司字第 1055183587 號
註 7：新北府經司字第 1078070921 號

2、股份種類

111 年 4 月 27 日；單位：股

股份種類	核定股本				備註
	流通在外股份(註)	庫藏股(註 1)	未發行股份	合計	
普通股	27,141,500	1,135,000	1,723,500	30,000,000	流通在外股份係上櫃股票

註 1:截至基準日止庫藏股股數

3、總括申報制度相關資訊：不適用。

（二）股東結構

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：人；股；%

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	0	0	11	1,309	6	1,326
持有股數	0	0	19,419,751	8,203,776	652,973	28,276,500
持股比例	0	0	68.67	29.02	2.31	100.00

註:截至基準日止庫藏股股數為 1,135,000 股

（三）股權分散情形

1、普通股：

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：人；股；%

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	214	17,907	0.06
1,000 至 5,000	887	1,591,338	5.63
5,001 至 10,000	98	777,500	2.75
10,001 至 15,000	32	397,005	1.40
15,001 至 20,000	19	345,000	1.22
20,001 至 30,000	26	670,000	2.37
30,001 至 40,000	11	374,000	1.32
40,001 至 50,000	6	280,000	0.99
50,001 至 100,000	13	922,000	3.26
100,001 至 200,000	12	1,821,000	6.44
200,001 至 400,000	2	429,000	1.52
400,001 至 600,000	3	1,533,000	5.42
600,001 至 800,000	-	-	-
800,001 至 1,000,000	-	-	-
1,000,001 以上	3	19,118,750	67.62
合 計	1,326	28,276,500	100.00

註:截至基準日止庫藏股股數為 1, 135,000 股

2、特別股：本公司未發行特別股

（四）主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

持股基準日 111 年 4 月 25 日；單位：股；%

主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
均豪精密工業股份有限公司	16,171,750	57.19
志聖工業股份有限公司	1,812,000	6.41
均華精密工業股份有限公司庫藏股專戶	1,135,000	4.01
凱基商業銀行受託保管允誠控股有限公司投資專戶	600,000	2.12
石敦智	495,000	1.75
許鴻銘	438,000	1.55
梁又文	220,000	0.78
陳榮亮	209,000	0.74
成美投資股份有限公司籌備處代表人張欽華	200,000	0.71
傅豐誠	183,000	0.65

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料。若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

單位：新台幣元

項目			109 年度	110 年度	當年度截至 111 年 3 月 31 日(註 5)
每股市價	最高		64.00	185.00	114.50
	最低		35.00	64.90	94.30
	平均		47.48	99.93	103.89
每股淨值	分配前		33.77	37.06	(註 6)
	分配後		30.77	32.06	-
每股盈餘	加權平均股數		28,276 仟股	26,965 仟股	-
	每股盈餘		1.57	5.84	-
每股股利	現金股利		1.55	5(註 1)	-
	無償配股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比(註 2)		30.24	17.11	-
	本利比(註 3)		30.63	19.99	-
	現金股利殖利率(註 4)		3.26%	5.00%	-

註 1：110 年度之盈餘分配案尚待股東會決議

註 2：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘

註 3：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利

註 4：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價

註 5：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料

註 6：截至年報刊印日止，未有經會計師簽證或核閱之資料

（六）公司股利政策及執行狀況

1、公司股利政策

為考量整體環境並配合長期財務規劃，以求永續、穩定之經營發展，本公司之股利政策主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金，剩餘之盈餘於視營運要保留適當額度後，分派不低於百分之十之現金股利。

2、本次股東會擬議股利分派之情形

本公司於 111 年 3 月 15 日經董事會擬議 110 年度盈餘分配如下：以保留盈餘分配 135,707,500 元(每股 5 元)，前述分配案預計於 111 年 6 月 23 日股東常會決議通過。

3、預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：本年度無配發無償配股，故不適用。

（八）員工、董事酬勞：

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一且不高於百分之十五分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。即扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依 110 年度獲利金額估列董事及員工酬勞金額如下方說明，未以股票分派員工酬勞，若實際分派金額若與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

項目	董事會決議配發（金額：新臺幣元）
員工酬勞	26,274,500
董監酬勞	5,254,900

註：民國 110 年度實際分配金額與認列費用金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4、前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無。

（九）公司買回本公司股份情形：

111 年 4 月 27 日

買回期次	第 1 次（期）	第 2 次（期）	第 3 次（期）
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	110/01/20~ 110/03/19	110/03/15~ 110/05/14	110/05/05~ 110/07/04
買回區間價格	50 元至 105 元	50 元至 107 元	52 元至 114 元
已買回股份種類及數量	普通股 500,000 股	普通股 500,000 股	普通股 1,000,000 股
已買回股份金額	35,565,252 元	37,455,850 元	78,090,536 元
已買回數量占預定買回數量之比率（%）	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 60,000 股	尚未辦理	普通股 805,000 股
累積持有本公司股份數量	普通股 440,000 股	普通股 940,000 股	普通股 1,135,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.56%	3.32%	4.01%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

（一）公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

（二）累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形應記載下列事項：

（一）計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無。

（二）執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫。前款之各次計畫內容如屬下列各目者，另應揭露下列事項：無。

伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1、公司所營業務主要內容：

本公司以精密取放、精密加工及光電整合、之核心技術，強化發展半導體封裝主製程設備與精密模具，佈局先進封裝與記憶體應用，同時切入 Micro LED、Mini LED 及電測應用領域等新市場。發展核心及應用技術及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。

近期並統合 G2C 資源，以策略聯盟擴大業務推廣渠道至 LCD 及 PCB 產業的客戶，核心產品與技術互補，提高總體生產能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。掌握台灣投資成長趨勢，大幅擴大營運規模，維持在大中華地區在 IC 封裝產業設備的領導品牌。

2、營業比重

單位：新臺幣千元；%

主要產品	109 年度		110 年度	
	銷售金額	營業比重(%)	銷售金額	營業比重(%)
半導體製程設備及相關精密模具	763,470	87.00	1,344,929	91.00
其他(註)	113,861	13.00	137,386	9.00
合計	877,331	100.00	1,482,315	100.00

註：屬零件和技術服務收入

3、公司目前之商品(服務)項目

(1)半導體製程設備及相關精密模具

A.精密加工

(A)沖切成型機(Trim / Form System)

(B)自動封膠機 (Auto Molding System)

(C)FPC Trim / Form 沖切成型機

(D)基板沖孔成型機(Substrate Punch System IC)

(E)自動封膠機用模具(Mold Chase)

(F)沖切成型機用模具與精密元件(Die Set /kit)

(G)全自動板材模壓機(Fully Auto Panel Molding System)

(H)覆晶凸塊壓平設備(FC Bump Coin Lamination)

B.精密取放

(A)Consumer/Driver IC 晶粒挑撿機

(B)IC 黏晶機

(C)IC 晶粒多面檢查挑撿機

(D)散熱片上蓋機

C.光電雷射

(A)雷射刻印機

(B)自動化光學檢測設備(Automated Optical Inspection Machine)

D.其他

(A)晶圓或晶粒移載等精密取放應用設備

(B)半自動永磁馬達封裝設備(Semi Auto IPM Motor Molding)

(C)迴流銲機自動上下料設備

(D)電測機

(2)其他

A.零件及技術服務

B.電子測試儀器(度量衡除外)及設備之設計製造與維護

4、計畫開發之新商品(服務)

	研 發 機 台 名 稱
研發項目 (處理技術)	1、Die Pick & Place Sorter With UV Irradiate （自動光解膠晶粒挑撿機）
	2、High Speed Inspection Sorter With Multiple Bin Stage （高速多分類載台晶粒檢查挑撿機）
	3、Fully Automatic High Accuracy Large Die Fan-Out Die Bonder （扇型封裝高精度大尺寸晶粒黏晶機）
	4、Mini-LED Die Bonder(Mini-LED 排料機)
	5、FPC Tester(軟板電測機)
	6、Fully Automatic Flip Chip Die Bonder(覆晶黏晶機)
	7、Large Panel Rotate Tester(大轉盤四分度硬板電測機)
	8、All New Laser Strip Marking System(載版雷射刻印機)

（二）產業概況

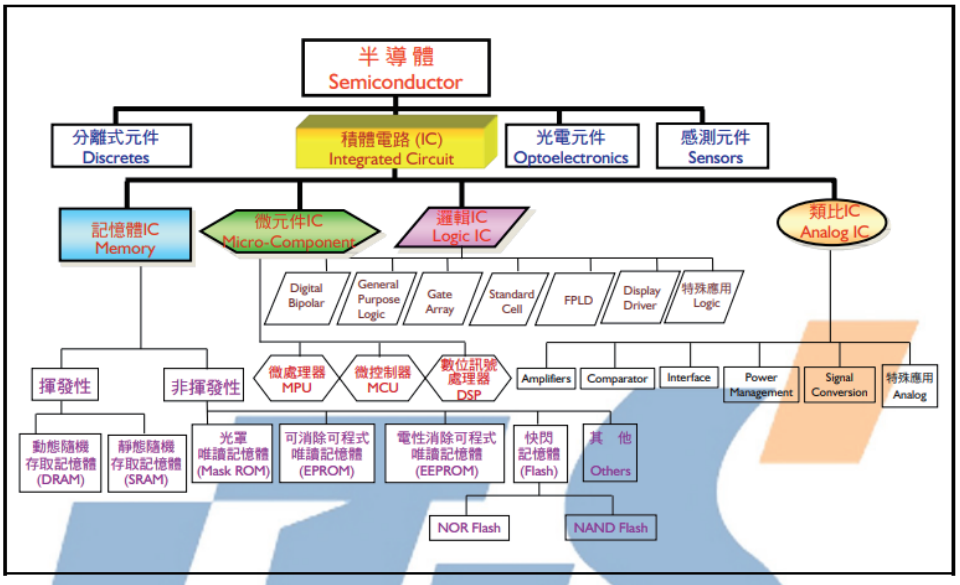
1、產業之現況與發展

(1)半導體產業

半導體產品主要包含積體電路(IC)、分離式元件/功率元件(Discretes)、感測元件(Sensors)及光學元件(Optoelectronics)等四大類。其中積體電路(IC)產業上游至下游依序可分為 IC 設計、IC 製造、IC 封裝及 IC 測試，其中 IC 製造主要以晶圓代工與記憶體(DRAM、Flash、SRAM、ROM 等)製造為主，而 IC 封裝主要分為導線架封裝(DIP、

SOP、QFP 等)、基板封裝(BGA) 、軟板封裝(COF、TCP) 及先進封裝(Fan-Out，CoWoS)，台灣於在晶圓代工及封測領域之產值市占率均為全球第一，先進封裝的推展也領先全球。均華及其子公司專注於 IC 後段封測設備及晶片檢測設備之製造及服務之提供，主要銷售客戶為從事晶圓代工及 IC 封測與半導體廠商。

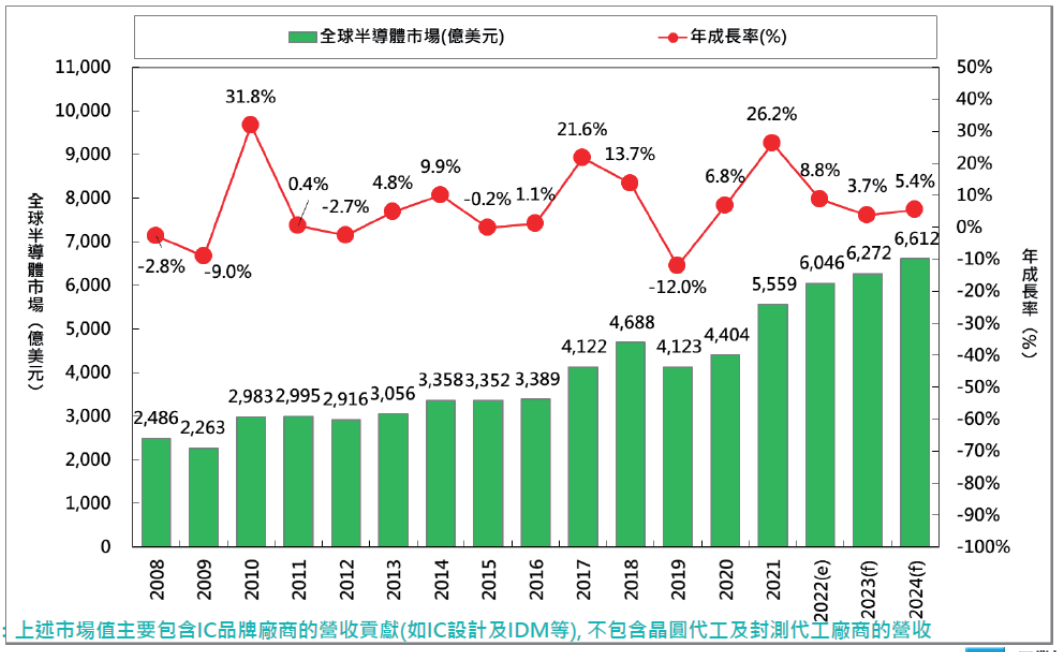
半導體產業範疇



資料來源：工研院 IEK(2018/06)

A. 全球積體電路(IC)產業概況

依據 WSTS 統計 2021 年全球半導體市場達 5,559 億美元，年成長 26.2%。而對於 2022 年的市場規模，WSTS 相信將會加速成長，預估 2022 年全球半導體市場達 6,065 億美元，年成長預估將達 8.8%。

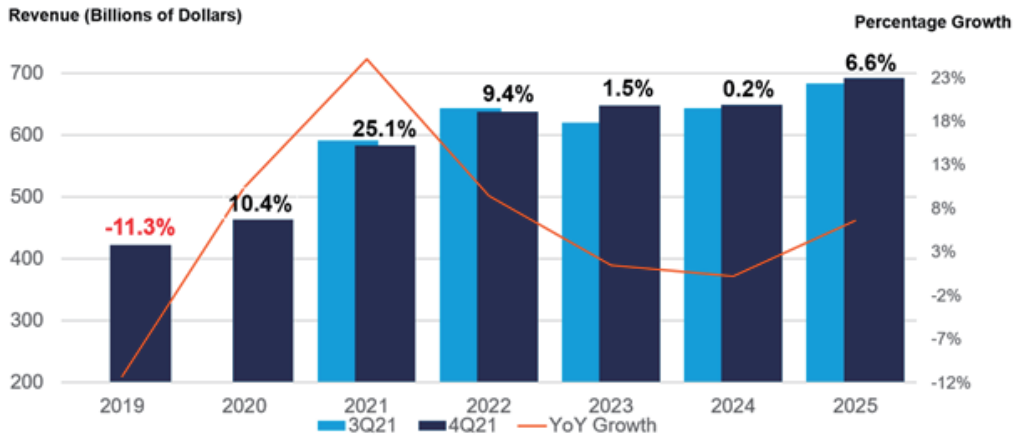


說明：上述市場值主要包含IC品牌廠商的營收貢獻(如IC設計及IDM等)，不包含晶圓代工及封測代工廠商的營收

產業科技國際策略發展所　資料來源：WSTS；工研院產科國際所 (2022/02)

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

2019~2025 年全球半導體市場成長動能



4Q21 Update ($B)	466.2	583.5	638.6	648.0	649.4	692.5
3Q21 Update ($B)	466.2	591.4	644.3	620.2	643.6	683.6
Increase ($B)	-	-7.9	-5.7	27.8	5.7	8.9

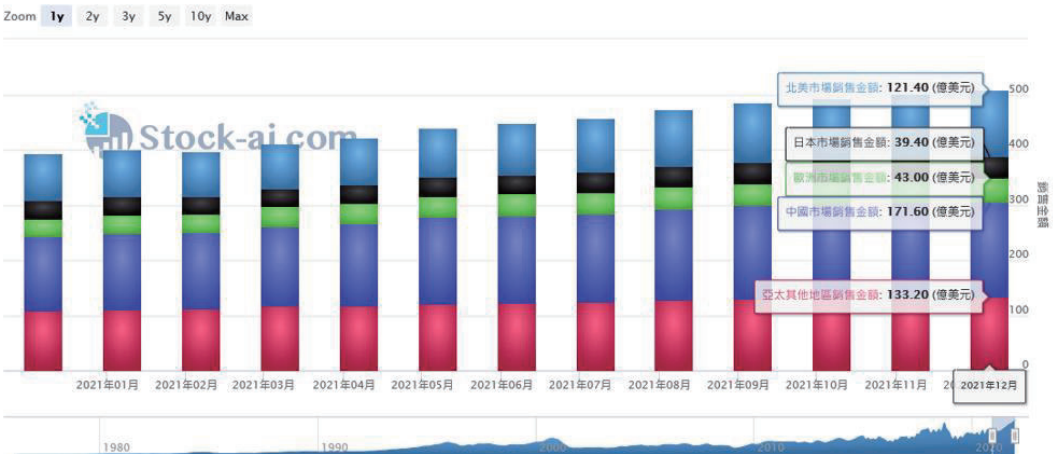
資料來源：Gartner (2022/01)

歷經 2021 年 5 月疫情升溫，兩次大停電、臺灣申請加入 CPTPP、半導體晶片短缺及原物料供需失衡等重大事件，對企業來說如洗三溫暖。即便如此，由於 2020 年基期相對低，以及半導體晶片及設備等出口強勁帶動下，Deloitte 亞太區研究團隊預測 2021 年臺灣經濟成長率 6.2%，2022 年經濟成長率則預估可達 3.4%。

2022 年預期全球產業將受地緣政治與全球保護主義影響，主要國家將積極扶植本土供應鏈，其中以半導體及電動車兩大戰略產業最受各國矚目。美中日歐政府投入大筆政策補助，積極扶植關鍵技術與供應鏈落地，強化晶片自主；全球科技與電子大廠亦積極分散供應商與生產地，打造韌性供應鏈，促使全球半導體與電子供應鏈發生重組與位移。在汽車領域，市場對車用晶片需求仍強，預計至 2030 年，每輛車的半導體價值將成長 10 倍。然而根據《2022 高科技、媒體與電信產業趨勢預測報告》，全球晶片短缺現象在 2022 年恐仍將持續，部分電子產品交期將推延至 2023 年，企業應做好充分準備。儘管如此，2021 年全球半導體銷售仍見成長 25%，2022 年可望再成長 10%，預期半導體市場的強勁需求將持續帶動全球產業與經濟發展。

除半導體與電動車供應鏈的移轉之外，來自主要國家與企業巨擘的淨零碳目標、時程表及有關政策，也帶動全球對於永續製造的關注與相關投資大幅增加，因過去被視為外部成本的碳排成本已經逐漸內部化，並真實影響到股東與投資人的報酬。根據 Deloitte 產業研究，全球科技與製造業的巨擘正從「設計、採購、生產、運輸、售後」五大角度推動永續製造的相關作為，並預計為潔淨能源及永續製造的相關供應鏈及科技帶來龐大需求。

全球半導體市場分布概要



資料來源:北美智權報

全球的晶片短缺，去年全球半導體業者大肆提高產能，以滿足持續高漲的市場需求，而讓不管是出貨量或交易金額都創下歷史新高，此外，由於不管是現在或未來的基本技術都需要晶片，未來幾年市場對半導體產量的需求將顯著成長。

其中，中國為半導體最大的出貨市場，去年的交易金額高達 1,925 億美元。至於去年交易額最大的晶片則是邏輯晶片，達 1,548 億美元，居次的是記憶體的 1,538 億美元。成長最快的則是經常用在汽車、消費者產品與電腦上的類比晶片，銷售額為 740 億美元，成長 33.1%。

美國商務部去年 9 月向全球的半導體製造商與用戶發出了「資訊請求書」，以理解半導體產業的供需狀態，總計收到了 164 家業者的回應，並於周二（1/25）公布根據這些資料所彙整的結論，指出全球晶片短缺現象在 6 個月內仍無法緩解，供需最不平衡的半導體類別為傳統邏輯晶片（Legacy Logic Chips）、類比晶片（Analog Chips ），以及光電晶片（Optoelectronics Chips），而這很可能是迄今最完整也最接近真實的全球半導體市場報告。

這波全球半導體的供需失衡是一場「完美風暴」（perfect storm），在 2020 年以前，半導體投產就存在著某些難題，包括取得製造舊款晶片的設備，或是用於電子組裝的二極管、電容器與基板等，而當時因為電動車與 5G 的興起，市場需求已逐漸升溫。繼之而來的 COVID-19 疫情則強化了市場對半導體的需求，然而一系列的黑天鵝事件卻讓形勢更為惡化，從工廠的火災、風雪的襲擊、能源短缺到疫情造成工廠停擺等。2021 年買家對晶片的需求中位數比 2019 年增加了 17%，有鑑於半導體業者的擴大生產量能趕不上市場需求，使得買家的半導體庫存量也從 2019 年的 40 天，縮短到 2021 年的 5 天。至於半導體用戶中，汽車產業就占了 42%，居次的是健康照護產業（18%），行動裝置及網路基礎設施占了 16%，製造業占了 13%，消費者產品則占 6%。市場供需最失衡的 3 類晶片為傳統邏輯晶片、類比晶片與光電晶片，其中，傳統邏輯晶片多被應用在醫療裝置、汽車與其它產品上，如 40、90、150、180 及 250 奈米節點；類比晶片則多應用於電力管理、影像感應器

及無線射頻上，採用 40、130、160、180 與 800 奈米節點；用於感應器及開關上的光電晶片則需 65、110 及 180 奈米節點。

「先進封裝市場」於 2019 年至 2025 年之間，複合平均年成長率(CAGR)為 6.6％，預估將帶動整體市場營收於此期間，增加達一倍以上。預測至 2025 年時，整體市場營收將突破 420 億美元，幾乎已達傳統封裝市場預期成長率(2.2%)的三倍之多。

區域	實際金額(億美元)	年增幅(%)
全球市場	508.5	27.4%
北美市場	121.4	43.3%
中國市場	171.6	28.7%
日本市場	39.4	21.1%
亞太其他市場	133.2	22.4%
歐洲市場	43	31.5%

資料來源:北美智權報

總體而言，自 2019 年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺，各地 封城停工的消息也是時有可聞，影響所及，全球半導體產業供需失衡的狀況日益嚴重。一方面，全球對半導體晶片需求持續高漲，推升 2021 年與 2022 年全球半導體產業營收；但另一方面，晶圓製造的產能卻無法滿足所有需求，導致半導體晶片缺貨已成為全球產業新常態，估計這種情況至少還要維持一、二年。面對地緣政治發展以及全球半導體供需失衡，各國政府積極推動區域半導體供應鏈發展，在晶圓廠積極擴建產能下，預期 2022 年下半年至 2023 年供需緊張情況有機會趨緩。此外，AI 結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用將驅動更多類型、數量的半導體元件需求持續成長，成為後疫情時代帶動半導體產業成長的主要動能。

回顧與展望 2022 年半導體產業趨勢，在製造、封測產能滿載之下，預期晶片市場供需失衡的情況要到 2022 年才有機會緩解，未來仍需觀察資料中心、邊緣運算與車用等應用市場需求的成長幅度。

B. 台灣積體電路(IC)產業概況

2021 年台灣半導體產業產值達新台幣 3.6 兆元（約 1,308 億美元），年成長率高達 26.2%。半導體需求增長主要來自三個方面：(1) 在疫情影響下，宅經濟帶動的筆電需求、(2) 2020 年下半年起智慧型手機與車用電子市場回溫、(3) 美中貿易戰引起的轉單效應。由於全球有 80%的筆電是由台灣組裝的，也使得 2021 年台灣半導體產業表現優於全球。到了 2021 下半年，半導體成長動能將由疫情相關宅經濟驅動的筆電需求，轉向 5G、AI、物聯網與車用電子等新興應用。

2021 年台灣 IC 產業產值統計結果

億新臺幣	21Q1	季成長	年成長	21Q2	季成長	年成長	21Q3	季成長	年成長	21Q4	季成長	年成長	2021	年成長	22Q1(e)	季成長	年成長
IC 產業產值	9,047	2.6%	25.0%	9,863	9.0%	31.6%	10,850	10.0%	25.1%	11,060	1.9%	25.4%	40,820	26.7%	11,034	-0.2%	22.0%
IC 設計業	2,602	5.3%	49.1%	3,069	17.9%	63.3%	3,301	7.6%	35.6%	3,175	-3.8%	28.5%	12,147	42.4%	3,110	-2.0%	19.5%
IC 製造業	5,001	1.4%	19.3%	5,284	5.7%	23.7%	5,869	11.1%	22.1%	6,135	4.5%	24.4%	22,289	22.4%	6,344	3.4%	26.9%
晶圓代工	4,374	0.1%	15.5%	4,554	4.1%	19.0%	5,081	11.6%	17.8%	5,401	6.3%	23.6%	19,410	19.1%	5,617	4.0%	28.4%
記憶體與其他製造	627	11.4%	54.1%	730	16.4%	64.0%	788	7.9%	60.5%	734	-6.9%	30.4%	2,879	51.0%	727	-1.0%	15.9%
IC 封裝業	984	0.4%	9.9%	1,020	3.7%	12.1%	1,150	12.7%	16.2%	1,200	4.3%	22.4%	4,354	15.3%	1,080	-10.0%	9.8%
IC 測試業	460	5.7%	13.6%	490	6.5%	12.6%	530	8.2%	20.5%	550	3.8%	26.4%	2,030	18.4%	500	-9.1%	8.7%
IC 產品產值	3,229	6.5%	50.0%	3,799	17.7%	63.5%	4,089	7.6%	39.7%	3,909	-4.4%	28.9%	15,026	44.0%	3,837	-1.8%	18.8%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,559	26.2%	-	-	-

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2022/02)

2018～2022 年台灣 IC 產業產值

億新臺幣	2018	2018 成長率	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022(e)	2022(e) 成長率
IC 產業產值	26,199	6.4%	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,062	17.7%
IC 設計業	6,413	3.9%	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	13,848	14.0%
IC 製造業	14,856	8.6%	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	27,264	22.3%
晶圓代工	12,851	6.6%	13,125	6.6%	16,297	24.2%	19,410	19.1%	24,076	24.0%
記憶體與其他製造	2,005	23.7%	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	3,188	10.7%
IC 封裝業	3,445	3.5%	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,750	9.1%
IC 測試業	1,485	3.1%	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,200	8.4%
IC 產品產值	8,418	8.0%	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	17,036	13.4%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,688	13.7%	4,123	-12.0%	4,404	6.8%	5,559	26.2%	6,046	8.8%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2022/02)

觀測半導體次產業，資策會 MIC 指出，台灣 IC 設計產業受惠於上半年市場對行動運算晶片、筆電晶片與大型顯示器驅動晶片等需求，營收大幅成長，全年產值首度突破新台幣 1 兆，達 1.1 兆元（395 億美元），年成長率 33.3%。MIC 資深產業分析師鄭凱安表示，各應用領域終端產品對晶片需求將持續增加，有利於 IC 設計營收成長，不過需留意在全球晶圓代工產能緊缺與產能排擠之下，部分晶片交期將持續遞延，如微處理器晶片（MCU）、電源管理晶片（PMIC）與無線射頻晶片（RFIC）等。

2021 年晶圓製造產能供不應求，IC 製造產值平緩成長，主要來自產品單價持續提升，預估全年為新台幣 1.9 兆元（688 億美元）。鄭凱安指出，半導體晶片缺貨已成為全球產業新常態，伴隨而來的是，簽長約與預付訂金來確保產能儼然成為晶圓代工業者的新營運模式。另一方面，透過漲價反映成本與提高毛利，同時減少

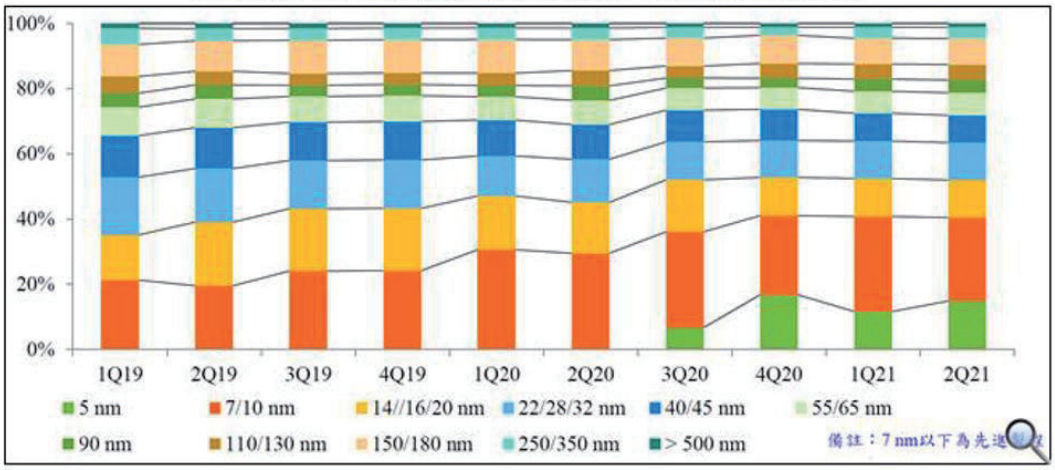
重複下單造成供需失衡的情形，預估全年晶圓代工營收可成長 20%。針對記憶體領域，DRAM 與 Flash 價格持續成長帶動國內記憶體三大廠的營收成長， DRAM 價格與供貨在 2021 下半年達到高點。

圖3. 終端產品晶片需求高漲推升IC設計產業營收

資料來源: MIC 2021 年 9 月

另一藉得注意的點是運算晶片需求帶動了先進及高階製程產能的增長。從圖 4 可見，2020 年第四季起先進製程占比穩定維持在 49%，產品涵蓋 CPU、GPU、智慧型手機、AP、FPGA 與 ASIC 等；與此同時，TSMC 5nm 的進階製程如 5nm plus 與 4nm 陸續導入量產，以支持各類型高階運算晶片製造。截至 2021 年 9 月，28 nm 以下製程占比已達 60%以上，反映業界對高階製程晶片的需求。

圖4. 運算晶片需求帶動先進及高階製程產能增長：台灣晶圓代工製程比重



資料來源: MIC 2021 年 9 月

在封測產業方面， 2021 年初起即產能滿載，受到設備供貨交期影響，短時間產能難以擴充，而載板、導線架等原物料供不應求，使得交期持續拉長，業者反映成本，帶動封測平均價格逐季提升。另一個觀察重點在於轉單效應，由於東南亞的疫情擴大，導致 IDM 封測廠產能受限、物流延遲，影響 IDM 晶片出貨，部分轉單為台廠帶來營收，預估全年成長可達 25%。鄭凱安建議台灣晶片業者應建立多元供貨管道，以確保代工與封測產能供給無虞，除此之外，終端產品業者也應積極與半導體供應鏈協商調度產能，並理性下單以減少庫存長短料問題。

展望 2022 年半導體關鍵議題，兩個關鍵點：(1) 面對地緣政治發展與全球半導體供需失衡的困境，各國政府積極推動區域半導體供應鏈發展，各主要代工廠已規劃建廠與擴大產能，然而量產需要時間，供需緊張狀況預計要 2022 年下半年至 2023 年才有望緩解；(2) AI 結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用，驅動更多類型與數量的半導體元件需求成長，將成為後疫情時代帶動半導體產業的主要成長動能。

(2)半導體設備製造業

A. 全球半導體設備產業概況

SEMI（國際半導體產業協會）公布的最新 1 季全球晶圓廠預測報告中指出，2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將較 2021 年成長 10%，突破 980 億美元的歷史新高，再次出現連續 3 年大漲的榮景。

晶圓廠設備支出於 2020 年、2021 年分別成長 17%和 39%後，漲勢未歇，2022 年將持續上揚。半導體業界上次出現連續 3 年晶圓廠設備投資增長為 2016 年到 2018 年，在那之前，已將近 20 多年不見此至少連 3 年的漲勢。

為滿足人工智慧、智慧機器和量子運算等廣泛新興技術的長期需求，晶片廠不斷擴大產能，產能擴張幅度更是超越疫情期間遠距工作和學習、遠距醫療以及其他應用相關電子產品的強勁需求，也因此造就半導體設備支出在過去 7 年中有 6 年經歷前所未見的成長。

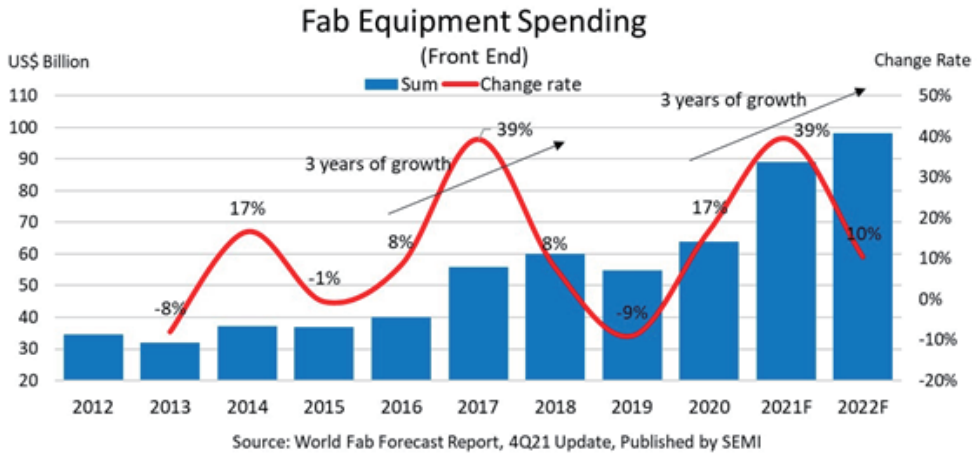
2022 年晶圓廠投資仍將集中於晶圓代工部門，預估佔總支出 46%，繼 2021 年同期增長 13%；其次是記憶體的 37%，與 2021 年相比則出現小幅下滑，記憶千千體部門再細分，DRAM 支出將下降，3D NAND 則呈上升趨勢；MPU 微處理器於 2022 年可望出現 47%的驚人漲幅；功率半導體元件也將有 33% 的強勁漲勢。

從地區來看，韓國將是 2022 年晶圓廠設備支出的領頭羊，台灣和中國緊追在後，此三大地區就將佔 2022 年總晶圓廠設備支出 73%。台灣晶圓廠設備支出在 2021 年大漲之後稍歇，但 2022 年仍有至少 14%的成長。韓國同樣接續 2021 年的漲勢，今年將保有 14%的增幅，同時中國設備投資預估將減少 20%。歐洲/中東為 2022 年第 2 大設備支出地區，今年將出現 145%顯著成長；日本則有 29%增長。

全球半導體設備各領域成長幅度概況

項　目	設備市場	2021年成長幅度	市場規模(億美元)	2022年成長幅度	市場規模(億美元)
前段晶圓製造	晶圓代工及邏輯製造	50%	493	17%	576.8
	DRAM	52%	151	1%	153
	NAND	24%	192	8%	206
後段製造	封裝	81.7%	70	4.4%	85.3
	測試	29.6%	78	4.9%	81.8
全球市場		44.7%	1,030	10.7%	1,140

資料來源：SEMI　　製表：蘇嘉維



資料來源：SEMI (2022/01)

2012～2022 年全球晶圓廠設備支出

B. 台灣半導體設備產業概況

2021 年與 2022 年臺灣製造業景氣展望預測。其中，2022 年臺灣半導體設備產業產值年增 5%，達 1,226.5 億元。然而隨著半導體製造分散化及在地化，將是設備業未來主要挑戰。

回顧 2021 年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長 33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院統計 2021 年臺灣半導體設備產值為 1,167.7 億元，成長達 28.7%。

展望 2022 年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長 5%，產值有望達到 1,226.5 億元規模。正向因素有三：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用 AI 人工智慧、AIoT 等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，我國半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。

然而，國際仍存在三大隱憂，為我國半導體設備業者未來發展，增添潛在風險。第一、原物料與晶片短缺，將延長設備出產與交貨時程，增添設備銷售風險，並影響客戶信賴度；第二、半導體人才投入晶圓製造或國際設備大廠，本土設備商人才不足，限制未來設備技術開發；第三、先進國家提倡半導體供應鏈在地化，將培育出更多的半導體設備企業，我國設備商將面臨來自全球各地更多的競爭者，同時也受到當地布局、物流與人力成本增加之挑戰。2022 年我國半導體產業應「積極尋求全球技術合作、善用場域推出客製化智慧解決方案」，並「超前部署強化綠色製造」。

臺灣半導體製造技術領先全球，並有台積電、聯發科、日月光等全球知名企業，扮演我國製造業的核心角色，也已經吸引許多領導設備商來臺投資，同時為國產設備提供完善場域，著實為我國半導體設備發展之一大利基。未來應以臺灣做為全球半導體總部的價值思維，促進本土半導體設備商，積極與全球各地的客戶、同業、材料商、資通訊業、學研單位、領導廠商共同技術開發，與全球供應鏈緊密結合，降低地緣政治的衝擊。

其次，在晶圓廠智慧轉型的趨勢下，設備商應善用場域優勢，搭配我國資通訊軟體技術能量，更深入分析客戶導入智慧製造的需求及痛點，提出專屬配套方案。再者，全球半導體供應鏈綠化已成顯學，我國設備業者需要加強對半導體產業綠化方向與策略的敏銳度，及早盤點碳足跡，並從再生能源、零組件製造或包裝物流進行改善，並且與客戶或領導設備商共同開發節能技術，或協助設備翻新，實際參與全球半導體綠色製造的產業動態。

長期以觀，半導體晶片的需求將持續增加、市場規模也不斷擴張，然而全球生態產業鏈受到地緣政治、智慧製造、供應鏈綠化的影響，將促使設備業者必需提高敏捷度，掌握產業動態與商機。我國具有許多全球領先的晶片製造商，可作為設備驗證場域，亦可提供設備業者最先進的半導體產業動態資訊，在政府政策扶持下，預估未來我國半導體設備產業將穩健成長。

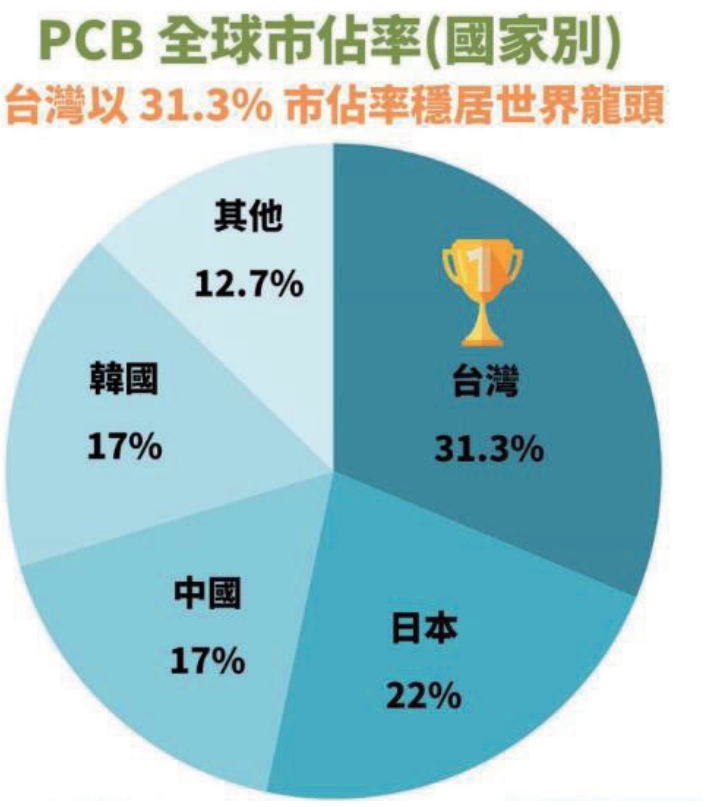
(3) PCB 產業

2021 年 H1 台商兩岸 PCB 產業產值達 3,557 億新臺幣，與去年同期相比成長 19.3%，創下歷年上半年同期新高。

2021 年第三季台灣電路板產值為 2,214 億新台幣，突破 2020 年第四季產銷數字 2,123 億新台幣，時隔三季又再一次更新單季產值最高紀錄，台灣電路板產業展現出的強勁成長氣勢，著實為空前情況。本季依然由載板繼續擔任產業成長的引擎，加上 iPhone 新機發表以及個人電腦市場需求不減也為成長動能添加燃料。此外汽車電子化趨勢，促進多元應用發展，擴大電路板產品出海口，亦是台灣電路板成長的主要原因。

國際貨幣基金組織發布新的「世界經濟展望」報告，預測 2022 年成長率則維持在 4.9%。全球經濟仍持續復甦，但受到疫情再次爆發，加上疫情造成全球供應鏈中斷，成長動能減弱，因此 IMF 將已開發國家經濟成長率從 7 月預測的 5.6%下調至 5.2%。另外低收入開發 中國家因疫情造成經濟情況惡化，抵消近期以出口大宗商品之新興市場與開發中國家所呈現的強勁經濟前景。2021PCB 總產值突破 1 兆，再創歷史新高。

資料來源：產業研究中心



資料來源：產業研究中心

傳統旺季到來，多項應用挹注成長動能，工研院及台灣電路板協會預估 2022 下半年台灣 PCB 產值有望維持成長趨勢，帶動全年產值再創新高，ISTI 統整三大產品，包括伺服器、5G 智慧型手機、汽車電子，會是 2021 下半年至 2022 年可持續關注的焦點終端應用。

2021 年前三季，伺服器受到缺料影響、出貨不順，也影響到相關 PCB 廠訂單，隨著缺料狀況緩解，遞延的需求將在第四季至 2022 年第二季湧現，尤其 Intel 以及

AMD，預計 2022 年下半年，均會更換新平台 CPU，有利於伺服器需求延續至 2022 下半年。

另外，隨著數據流量越來越龐大，所有資料都要上傳的情況下，對於網路負荷越來越大，進而推動邊緣運算伺服的器需求增加，雖然邊緣運算伺服器的規格羽球，不像雲端、資料中心一樣龐大，但對於 PCB 業者來說是額外增加的需求。

值得關注的是，全球如 Amazon、Facebook、Google 等需要龐大伺服器的科技大廠，跳過 HP、華為、浪潮等，直接找組裝廠如英業達、廣達、鴻海等台廠購買白牌伺服器的比例有持續上升的趨勢，對於台灣伺服器 PCB 廠來說也是正面助力。

整體來看，伺服器需求持續強勁，2022 有新平台出現，預期將帶來更複雜的封裝、更大面積或更高層數的 ABF 需求，或是更高層數多層板的需求，以符合更高速、更寬大的運算執行架構。

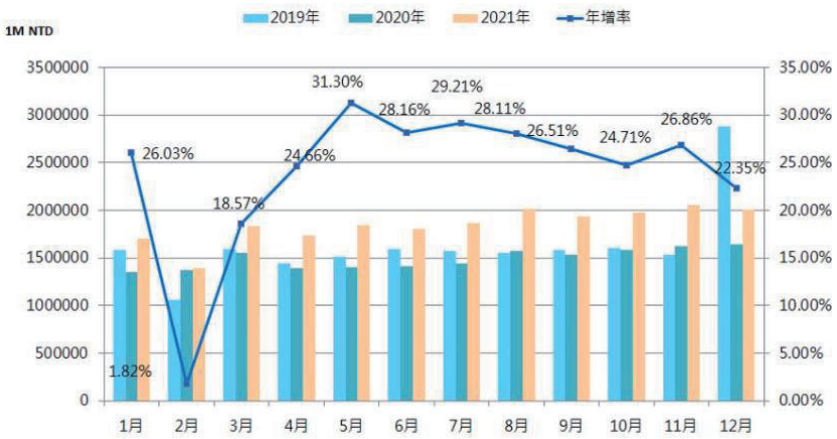
5G 手機方面，智慧型手機一年出貨量大約 15 億支，仍是備受關注的主角，畢竟還沒有一個終端應用的出貨量高於此產品。而下半年至明年的關注重點，首要是 iPhone 13 的銷售量，因為台灣仰賴 iPhone 的比重還是較高，從過去經驗來看，今年從發表至年底，銷量有 7500 萬支是達到低標、超過 8500 萬支即為高標。

而可持續關注的是 5G 機種的滲透率，甚至毫米波機種，雖然 2020 年是 5G 元年，但很多國家還是以 sub-6 GHz 為主，今年 5G 毫米波手機比重不到 20%，明年預計提高至 30%以上，規格提升、滲透率提高，對於 PCB 產業就有正面助力。

汽車電子方面，2022 下半年車用晶片缺貨仍是影響汽車銷量的最大變數，但有在慢慢舒緩當中，展望後續，隨著汽車電子化的程度逐年提高，電動車、自動駕駛的滲透率持續成長，對於 PCB 的需求也會提高。

汽車從機械轉向電子，汽車板比重也同步有所變化，2019 年汽車板以多層板為主，約八成以上，2021 年雖然多層板比重還是較大，但有下降的現象，HDI、軟板的比重上升，預期未來電動車的趨勢下，包括自動駕駛、智慧座艙，汽車有更多的運算、電源/充電系統，為 PCB 帶來更高階的需求，未來 PCB 將朝更高值化、高單價演變。

PCB 近三年台灣整體進出口金額暨年增率趨勢圖



資料來源：產業研究中心

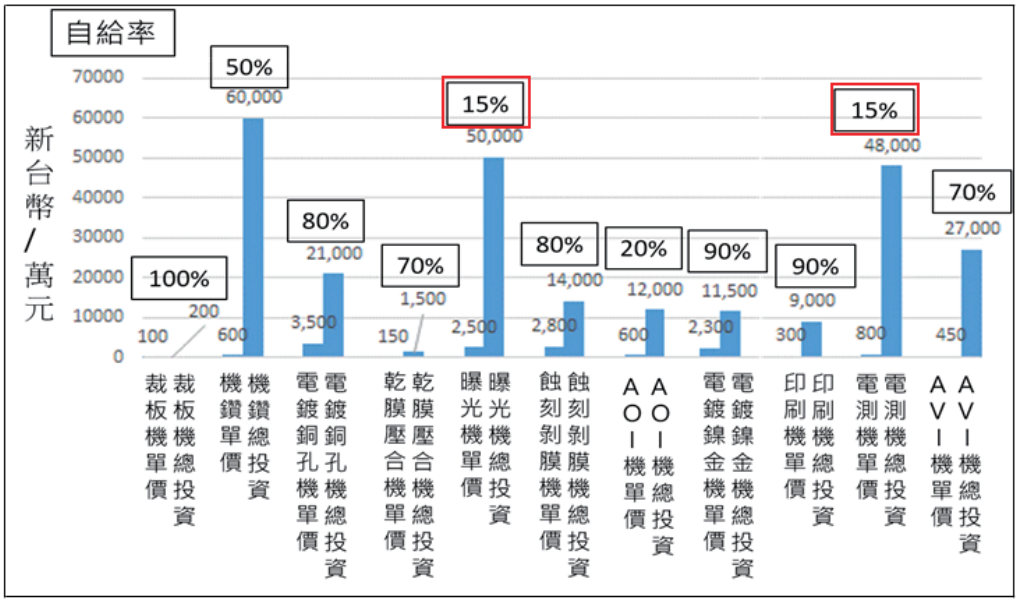
台灣電路板設備產業發展蓬勃，更是維持台灣高階電路板製造優勢的根基。根據台灣電路板協會及工研院產科國際所盤點國內電路板製造廠的設備投資指出，為維持各製程段生產效率一致，在設備台數以機械鑽孔及電測設備最多，總投資額則為機械鑽孔(6 億)、曝光機(5 億)及電測(4。8 億)設備為主。

此外，由設備自給率分析，國產設備開發以濕製程為主，包含：電鍍銅、蝕刻剝膜、電鍍鎳金等，國產設備比例 80~90%。而，乾式製程設備則國外進口為主，包含：鑽孔、曝光、自動光學檢測及電測設備等，其中，曝光及電測設備之自給率更低於 15%，成為台灣電路板產業鏈之最大缺口。

電性檢測為電路板製程最末段，為了確保最終產品能安全且穩定的運作，無論是何種樣態的電路板，其短斷路電性特性均經過嚴格的檢測。早期電測設備大都採用單載台架 構，同一時間只能執行一個動作，故產能低落。爾後日系大廠推出雙載台架構，使得視覺對位和電性檢測可以同時進行，產能大幅提升，而國產電測機廠商雖然跟進採用一樣的設備架構，但礙於電子測試模組的能力不如日系大廠，即使視覺對位動作能提早完成，卻還是得等待另一載台進行電測的時間，造成設備產能提升有限。

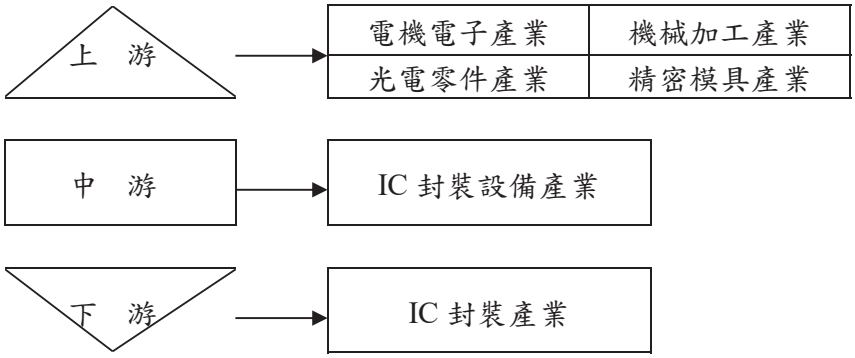
近年來，日系大廠更推出四分度架構，使得進料、視覺對位、電性檢測、出料四站可以同時獨立運作，完全節省互相等待的時間，將設備產能最大化，再度遠遠拉開與國產設備間的差距，進而寡占高階電路板檢測市場至今。

現階段國產設備除了產能外，在精度與自動化功能等方面亦較日本設備遜色，故始終無法打入一線大廠，僅能供應二線廠及代測廠，但隨著紅色供應鏈崛起後，中韓設備商也紛紛開始搶攻中低階電路板檢測市場，導致國產設備正面臨著雙面夾殺的局面，因此研發國產高階機構、電子測試模組與平行多工的設備架構，提升台灣的電測設備層次，刻不容緩的要事。



路板製造廠設備投資總額及設備自給率(資料來源：TPCA、產科國際所)

2、產業上、中、下游之關聯性



半導體產品主要包含積體電路(IC)、分離式元件/功率元件(Discretes)、感測元件(Sensors)及光學元件(Optoelectronics)等四大類。其中積體電路(IC)產業上游至下游依序可分為 IC 設計、IC 製造、IC 封裝及 IC 測試，其中 IC 製造主要以晶圓代工與記憶體(DRAM、Flash、SRAM、ROM 等)製造為主，而 IC 封裝主要分為導線架封裝(DIP、SOP、QFP 等)、基板封裝(BGA) 、軟板封裝(COF、TCP)及先進封裝(Fan-Out，CoWoS)。

3、產品之各種發展趨勢

(1)晶片需求量激增，供不應求的現象仍將持續

部分晶片在 2022 年仍將持續短缺，但預期情況將較 2021 年緩和，且其影響不會擴及所有晶片類型。而晶片持續短缺的問題癥結，即在於由數位轉型驅動、並因疫情而加速的需求大幅激增。預估未來半導體領域的創投將逐漸興起，以滿足對新型晶片的需求。預測 2022 年全球創投公司對半導體新創的投資額將超過 60 億美元，雖僅占 2022 年度創投預估總額逾 3,000 億美元的 2%，但已是 2000 年至 2016 年間每年投資規模的三倍以上。車載資通訊、自駕車與電動車已是汽車產業不可逆的發展趨勢，也是驅動車用半導體成長的關鍵，預期 2021 年車用晶片市場可望止跌回升，預期將成長 12.5%。

雲端運算成長快，網路巨擘 Google、蘋果、Facebook 與亞馬遜對高運算力晶片需求大增。劉美君指出，因製程演進趕不上數據增長與 AI 需求，運算消耗電力大增，網路巨擘開始投入專用 AI 晶片的設計與開發，盼以最低功耗發揮最大效能，此一趨勢對晶圓代工將是大利多。

新興應用接踵而至，需求端包括減碳需求帶動功率半導體、疫情推升 IT 裝置需求、汽車電動化、智慧化趨勢，所需半導體種類及數量大幅增加，如 MCU、微處理器（MPU）、可程式化邏輯閘陣列（FPGA）等需求都顯著成長；供給端則有日本瑞薩半導體火災停工、三星德州工廠因大雪減產，導致產能分配不及。臺灣廠商因為供應鏈完整，成為各國爭取合作的熱門首選。

先進製程的競賽無疑是 2021 年的焦點，台積電與三星均宣示 2022 年啟動 3 奈米量產，2025 年挺進 2 奈米製程，但台積電在極紫外光（EUV）微影技術上先馳得點，也持續強化特殊製程能力；三星則在戰略上聚焦在物聯網移動應用處理器與記憶儲存晶片，目標 2023 年在晶圓代工超車台積電；英特爾則宣示重返代工市場，力拼 2025 年拿下代工龍頭地位。

另一值得關注的是化合物半導體的發展，電動車的電能轉換及電路控制，強調大功率、快速化、體積小、散熱佳、高續航力等特性，由化合物半導體打造的功率元件滿足這些嚴苛需求，因而成為熱門的材料首選，這也將牽動國內廠商的未來布局。

(2) Wi-Fi 6 裝置銷售量超越 5G 裝置

過去兩年許多地區已採用 5G 技術，但 Wi-Fi 6 裝置的銷售量正也同時領先 5G 裝置，並在未來幾年內可能繼續保持領先成長。主要可歸因於 Wi-Fi 6 如同 5G，將在未來的無線連網技術中扮演重要角色，影響範圍包括企業也擴及一般消費大眾。2022 年 Wi-Fi 6 裝置的出貨量將超越 5G 裝置，相較於後者大約 15 億的出貨量，前者的出貨量將達到至少 25 億。

受惠疫情，筆記型電腦、平板電腦與桌上型電腦需求同步上揚，「由於產品規格持續提升，對處理器效能的要求也愈來愈高，使得先進製程大受歡迎；然而過去一年，市場受限於缺料及物流延滯等問題，對供應鏈形成挑戰。

5G 滲透率續增，從 2019 至 2025 年，5G 手機的年平均複合成長率超過 100%，2025 全球 5G 手機銷售量則上看 14.3 億支，無論是手機核心處理器、5G 通訊元件如基地台、電源管理 IC，或記憶體、鏡頭感測器、驅動 IC 等，無論種類或數量都將急遽增加。

2022 年是 Wi-Fi 6 正式進入主流的一年，儘管 5G、4G 手機 AP 與終端銷售近期不確定性攀升，半導體供應鏈業者直言，台系 IC 設計大廠包括聯發科、瑞昱等在 Wi-Fi 主晶片(SoC)領域積極備戰，大宗採用 QFN 封裝的 Wi-Fi 6 SoC 成為當紅炸子雞，Wi-Fi 6E 也同步攀升，日系、台系等測試介面業者目前訂單滿手。

NB ODM 與 TV ODM 大廠代工新機大宗，傳出往 Wi-Fi 6/6E 世代靠攏，包括承接美系惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯想、雙 A 等代工大單的台系電子五哥，以及 TV 代工大廠冠捷、瑞軒等，直言 2022 年 NB/PC、智慧電視的 Wi-Fi 6/6E 滲透率將急遽上升。

供應鏈看好升級將帶來較佳的獲利能力，Wi-Fi SoC 也仍是供不應求品項之一。

由於終端消費電子新品須通過實驗室如東研信超、耕興、敦吉等驗證分析，檢測分析產業人士指出，目前針對 Wi-Fi 6/6E 標準的新品檢測案件能見度，至少已經看到

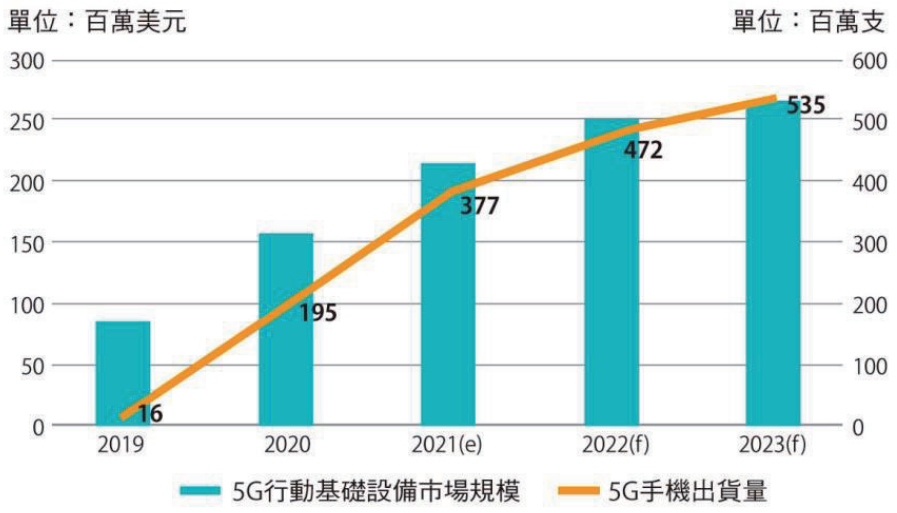
第 3 季底、第 4 季初，若整體觀察，預期 2022 年 NB 新品中，Wi-Fi 6 比重將上看 6 成， Wi-Fi 6E 也將上看 2 成，其餘為舊款 Wi-Fi 5 世代。

相關業者坦言，NB/PC 2022 年整體銷售量能雖然成長有限，市場已經有量能衰退的心理準備，不過無線通訊技術升級方向明確。再者，Wi-Fi 6/6E 已經從 2021 年的商用、工控如路由器(Router)等應用走入消費端，包括智慧家居、智慧家電、智慧監控等，又以智慧電視、智慧空調、智慧音響等為主軸。

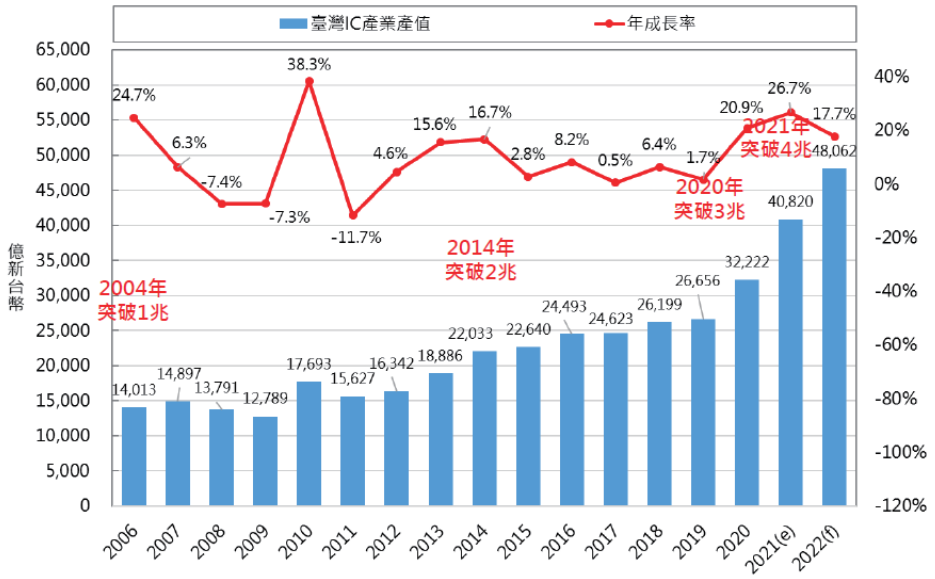
手機/NB/PC 具有高度無線通訊技術升級需求，其次，以智慧家庭的 TV 產品近年來如 Netflix、YouTube、Disney+等影音串流崛起，無線通訊技術升級在智慧電視也最「有感」，目前如冠捷、仁寶、瑞軒、鴻海等 TV 代工大廠手中新案，導入 Wi-Fi 6/6E 比重節節上揚。

先前聯發科也已經多次公開宣布與三星電子(Samsung Electronics)、超微(AMD)等 Wi-Fi 6E 晶片組合作，封測供應鏈業者透露，聯發科主要委由京元電、矽格等專業測試代工廠採購 Wi-Fi SoC 用測試介面，近期持續追加訂單，瑞昱則多數自行向測試介面廠採購，需求同步強勁。

小型家電雖然升級到 Wi-Fi 6E 以上差別不大，但 PC/NB、手機、路由器、TV、音響部分就非常有感，對於 IC 設計、IC 封測業者來說，新款 SoC 需要經過預燒測試、測試時間也長，有助於半導體業者營運。除兩大台系 Wi-Fi SoC 大廠外，包括京元電、矽格、日月光投控、久元、欣銓，以及測試介面的精測、雍智、旺矽、佳凌、穎崴等都可望受惠 Wi-Fi 6/6E 躍居主流浪潮。



資料來源：工研院產科國際所



註：上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

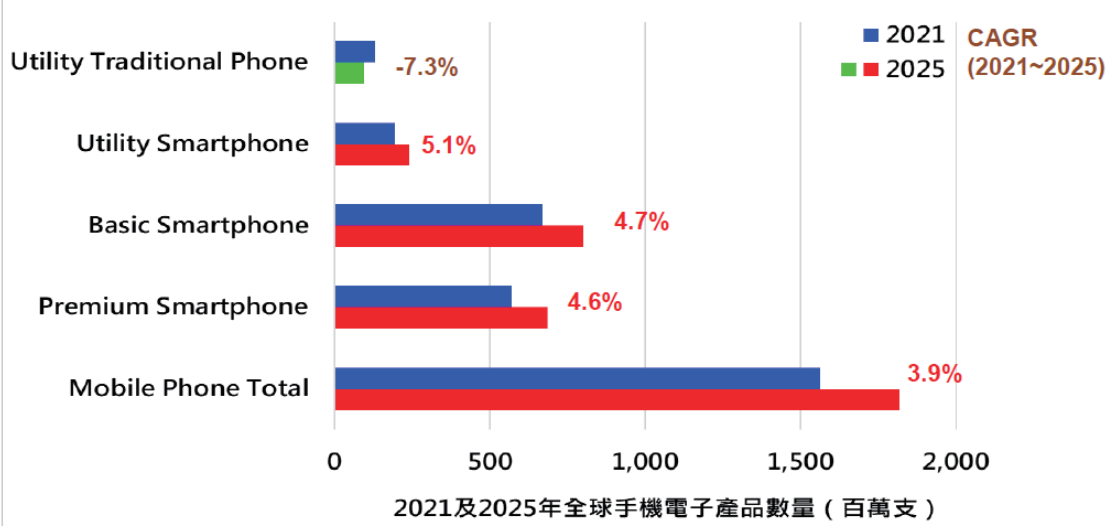
產業科技國際策略發展所 資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2022/02)

(3)智慧型手機的永續性

智慧型手機已是現代人生活中不可或缺的重要物品，至 2022 年，此項全世界最受歡迎的消費電子設備裝機量預期將達到 45 億台，但隨之而來的是在 2022 年產生 1.46 億噸的二氧化碳或二氧化碳當量（carbon dioxide equivalent, CO2e）。儘管該數字占比不到 2021 年 340 億噸全球總碳排的 0.5%，但基於環境永續的立場，仍應思考如何減少不必要的設備浪費。目前已有公司正在透過減少意外更換手機的需求，及提供軟體支援以延長手機使用壽命，進而達成降低智慧型手機影響環境的最終目標。

AMOLED 在供應增加，以及產能逐漸擴增下，技術逐漸成熟。為保持領先優勢，一線廠商仍試圖增加更多功能與規格，以提升 AMOLED 面板的附加價值。首要可以看到持續進化的折疊設計，在輕薄與省電效益上更加優化；除了過去看到的左右摺疊設計外，上下摺疊類似 Clamshell 設計的方式，讓產品型態更貼近現行的手機設計，此外，定價也貼近主流旗艦手機的價格帶，可望帶動銷售成長。其他摺疊型態的嘗試，

包括多折式與卷軸式，在不遠的將來也可望獲得實現，TrendForce 預期，摺疊手機滲透率在 2022 年將突破 1%，2024 年挑戰 4%。此外，LTPO 背板的搭載，將改善在 5G 傳輸，以及高刷新率規格而衍生的耗電問題，預期將逐步成為旗艦機的標準規格。而經過了兩年的開發與調整後，螢幕下鏡頭模組終於有機會在眾品牌的旗艦手機上陸續亮相，可望實現真正的全螢幕手機。



註：數據源自於Gartner於2021/10所統計與預測值。

產業科技國際策略發展所　資料來源：工研院產科國際所

(4)AI 與敏感資料管理，廣泛的運算及 AI 人工智慧創新應用

科技帶來的便利也凸顯資料安全和管理的問題， 2022 年 AI 規範系統化的相關討論規模將擴大並衍生多種建議，部分法令甚至可能全面禁止整個 AI 的次領域，例如：公共場所的臉部識別、社會評分及潛意識技術。此外，在日益迫切的 AI 應用之資安需求驅動下，同態加密（homomorphic encryption）及聯合式學習（federated learning）等新興隱私強化技術也將急速成長，這兩項技術已由領先科技公司所採用，兩項技術的合併市場在 2022 年，將以兩位數速度成長至 2.5 億美元，2025 年預估更將超過五億美元。

「疫情改變人類生活，智慧醫療、智慧工廠、智慧城市、智慧農業均加速發展，加上 5G、WiFi6 技術普及，各種電子終端產品持續熱銷，提供全球半導體業多面向的成長動能。」當中以自駕車應用最受矚目，根據 IC Insights 統計，去年車用邏輯 IC 成長近 4 成，類比 IC 也有 3 成以上的成長，都高於產業平均成長。未來汽車將是除了 PC 與手機之外的「第三台電腦」，勢必引爆各類 IC 需求的大幅成長。

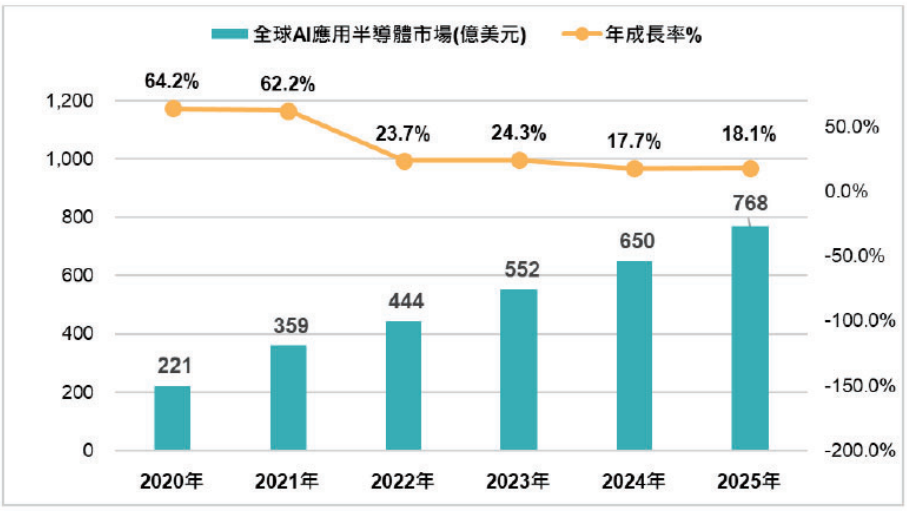
「因應車輛電子化趨勢，以往主攻 PC 與手機的國內供應鏈，也開始布局車用領域，」國內 IC 設計廠已先後推出智駕平台、車用乙太網路晶片、智慧座艙系統、車載資通訊系統、車用顯示晶片、車用微控制器（MCU）等多元車用產品及技術，目的就是搶攻未來商機。

IC 設計的另一重要趨勢為 AI 的導入。目前 AI 晶片的應用範圍，已從雲端運算走向邊緣運算，晶片的設計、生產與封測也結合 AI 技術。在這波 AI 浪潮下，業者多已陸續宣示 AI 晶片計畫或推出相關產品，像是於手機、智慧電視、智慧音箱、低功

耗 AI 攝影機、AI 視覺感測、輔助駕駛系統、車用影像及家用安防等，應用面可說十分廣泛。

此外，臺灣也有人工智慧晶片（AI on Chip）等多項相關的科專計畫，積極協助廠商投入 AI 新技術的開發。「目前 AI 晶片的架構仍待最佳化，可加強開發新興架構的 AI 晶片如記憶體內運算（CIM）、軟體定義硬體（SDH）與類神經架構等，以利提早布局下世代應用，維持競爭力。

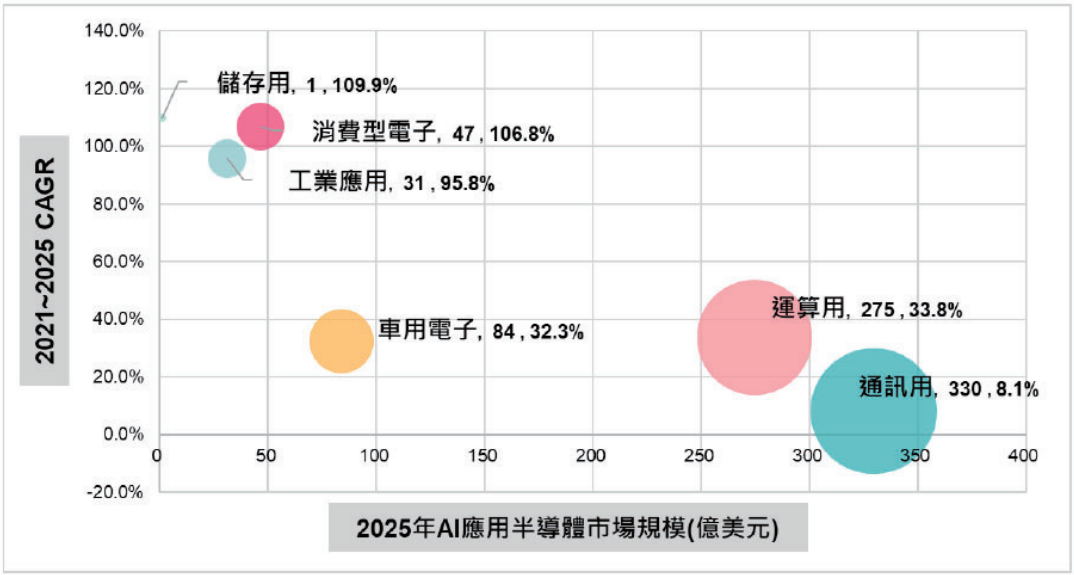
AI帶動2021年全球AI應用半導體市場達359億美元
2025年全球AI應用半導體市場預估為768億美元



註：數據源自Gartner於2021年12月發布之預測值

- 2020年~2025年全球AI應用半導體市場CAGR為 28.2%
- 2021年AI半導體市場占整體半導體市場比重 6.1%
- 預估2025年AI半導體市場占整體半導體市場比重 11.2%

產業科技國際策略發展所　資料來源：工研院產科國際所



註：數據源自Gartner於2021年12月發布之預測值
資料呈現為AI半導體應用類別，X軸為該應用類別2025年全球市場規模，Y軸為CAGR（2021~2025）值，泡泡大小為2025年全球市場規模

產業科技國際策略發展所　資料來源：工研院產科國際所

(5)遊戲主機歡慶問世 50 週年，元宇宙 AR/VR 力拼全面沉浸式體驗

遊戲主機生態系將在 2022 年迎來 50 週年里程碑，同時可望打破過往的營收紀錄，全面發展最新一代的設備，並擁有更堅實的發展基礎。2022 年主機市場將創造 810 億美元營收，較 2021 年成長一成，預估遊戲玩家人數於年底將達九億人，而每位玩家可創造 92 美元收益，明顯高於每位電腦遊戲玩家的 23 美元以及每位手機遊戲玩家創造的 50 美元收益。預期 2022 年後，主機軟體的銷售額將持續成長，2025 年將達到近 700 億美元銷售額。這段期間，銷售占有率預計將從 2022 年的 65%提升至 2025 年的 84%，涵蓋下載、訂閱、Game Pass 及應用程式內支付的數位遊戲消費。

疫情下，改變了人們生活與工作情境，加速企業投入數位轉型的意願，並嘗試導入新科技，因而虛擬會議、AR 遠端協作、模擬設計等新型態 AR/VR 應用的採用率也隨著提高；另一方面除了遊戲應用外，虛擬社群帶來的各種遠端互動功能也將成為廠商發展 AR/VR 市場的重要應用。因此在硬體採取低價策略、以及應用情境接受度提高的情況下，2022 年 AR/VR 市場會出現明顯的擴張，並促使市場追求更加真實化的 AR/VR 效果。例如，透過軟體工具打造影像更擬真的應用服務，引入 AI 運算進行輔助，或是搭載更多種類的感測器，以提供更多真實數據轉化為虛擬反應，例如眼球追蹤功能就成為 Oculus、Sony 等廠商在未來消費產品上的搭載選項。此外，甚至可以在控制器或穿戴裝置等硬體上提供部分觸覺回饋效果，以提高使用者的沉浸感。

(6)主動式趨動成為 Micro/Mini LED 顯示器發展趨勢

2022 年 Micro LED 技術仍然存在許多瓶頸，以至於整體成本居高不下。但參與 MicroLED 上中下游廠商依舊熱度不減，積極建立 Micro LED 生產線，在 Micro LED 自發光顯示應用產品方面，電視產品是目前 Micro LED 顯示技術主要開發的產品之一，最主要的原因是電視相較於 IT 產品其規格門檻較低，有利於 Micro LED 技術的發展。因此，三星(Samsung)推出 110 吋商業型 Micro LED 被動式趨動方案的顯示器後，預估將持續發展 88 吋以下家庭用主動式趨動方案的電視，亦即由大型顯示商業應用延伸至家庭場景的應用，進而擴展 Micro LED 整體應用的市場。

Mini LED 背光顯示應用產品方面，品牌廠商為了增加顯示器新亮點，追求百萬等級的高對比度，以對比 OLED 的顯示效果，欲提高 Mini LED 背光燈板上的使用顆數，因此，Mini LED 的使用顆數與傳統背光 LED 使用量相比將有 10 倍以上的成長；而在 Mini LED SMT 打件到背板上的設備精準度及產能相對也需要提升，現下 Mini LED 背光源以被動式趨動方案為主。未來將朝向主動式趨動方案發展，Mini LED 使用量將大幅成長，故 SMT 打件設備的性能及產能，將成為品牌廠商評斷供應鏈的關鍵因素之一。

根據最新研究報告 「TrendForce 2021 Mini / Micro LED 自發光顯示器趨勢與廠商策略分析報告」，自從三星電子發表 The Wall 自發光顯示器後，Mini / Micro LED 自發光顯示器已經成為業界發展的新目標，產品應用可從小尺寸到大尺寸，包括有頭戴式顯示器、穿戴式顯示器、車用顯示器、IT 顯示器、電視及拼接顯示屏..等，但由於現狀 Micro LED 技術瓶頸尚未完全克服，大多數業者停留在研發與建置 Micro LED 生產線的階段，因此，未來進入 Micro LED 商品化的階段，除了技術發展的演進之外，還需要觀察製程產能及良率是否能達到最佳的商轉成本，當技術、品質、成本與市場需求，皆達到甜蜜點時，才有機會進入下一世代的新型顯示器主流地位。

Micro LED 在大型顯示器上佈局較早，因此較其他中小型顯示的應用上，其技術與成本上較具成熟，加上韓系品牌廠商在電視應用上積極佈局，預估 2025 年在電視顯示器的 Micro LED 晶片產值將達到 34 億美元。另外在 Mini LED 自發光的大型顯示屏上，持續受到室內大型顯示屏點間距的縮小，在商業顯示、室內超高清顯示屏的需求逐漸增加下，比如會議室、零售領域等，預估 2025 年在 Mini LED 顯示屏的晶片產值將達到 4.8 億美元。

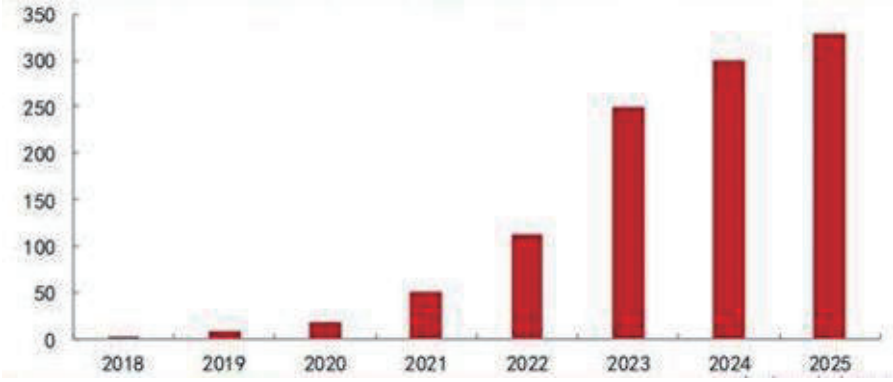
Micro LED 製造流程要求精細，製程中所使用的原材料、製程耗材、生產設備、檢測儀器及輔助治具…等，需求規格嚴謹且精密度相對嚴格，現狀 Micro LED 新型顯示器所面臨的技術瓶頸，包括磊晶、晶片、轉移、全彩化、電源驅動、背板、檢測及修復技術。目前 Micro LED 磊晶技術瓶頸主要是波長均勻性、缺陷和懸浮粒子的控制及外延片面積的有效利用。晶片技術瓶頸則是紅光發光效率不足、漏電造成光效降低、弱化結構的製作及晶片絕緣層的保護。巨量轉移技術瓶頸來自於不同應用產品規格不同，需使用不同的巨量轉移方式，而不同巨量轉移方式其設備精密度、製程良率、製程產能、設備及製程成本也不盡相同。轉移完後的 Micro LED 晶片如何快速檢測及維修，更是決定製程成本的關鍵，另外在背板及驅動方面，矽基板適合做高解析度的小型顯示器，現狀對於全彩化的製作會有技術上及成本的挑戰，玻璃基板雖然是面板廠的專長，但是對於 Micro LED 的定電流驅動方式，與 TFT 驅動方式差異很大，因此 Micro IC 是穩定電流的關鍵元件，而 PCB 的商業化腳步會比較快，可以沿用過去的被動式驅動方案，再加上用拼接方式就可以製成大型顯示屏，但因 PCB 線寬/線距的限制及焊接點平整性高規格需求，因此，大型顯示屏點間距 P0.4 以下的設計，將是 PCB 廠的一大考驗。

發展 Micro LED/Mini LED 的自發光大型顯示屏產品，目前面臨以巨量轉移、檢測及維修技術是比較大的技術挑戰，而現狀雖然有許多廠商以拼接的方式以克服技術的問題，但是製作成本依舊高昂，而韓系品牌廠商佈局較早，Micro LED / Mini LED 自發光顯示屏的供應商，現階段主要以台灣廠及中國廠商為主，由於 Micro LED 技術含量較高，因此未來將以技術層次及量產穩定度高的台灣供應廠商為主。

資料來源:SEMI

資料來源:SEMI

Micro LED 設備出貨量預估(單位:百萬台)



資料來源:SEMI

4、競爭情形

(1)外部競爭環境及總體經營環境

「微縮、異質、跨界、整合」,一直是這幾年來電子產業的發展趨勢。在少數品牌大廠持續主導產業風騷下,最核心的製造仍無可避免落入全球三大晶圓製造廠與台灣幾家封測大廠手中,台灣在製程上仍掌握優勢,持續推高半導體產業的 GDP 貢獻度。但由於中國半導體產業的快速成長及對晶圓廠的大量投資,也帶動封裝產業與設備產業的迅速發展,對岸半導體設備業的進步已不容小覷,值此兩岸差距逐步縮短之際,台灣設備廠需化此競爭態勢為發展契機,以製程領先的優勢發展設備,成為產業成長的受益者。

國內晶圓大廠對本地業者的扶植力道是重要的成長養分,事實上,在地化採購策略也是現實面的務實考量。中美貿易戰與新冠肺炎疫情的影響,使半導體廠重新思考產業供應鏈的佈局,著實使得因客戶別、區域別、產品別會影響個別廠商的需求,而同時影響設備廠營運的消長,許多大廠加大在台投資,設備商及時因應變局並參與新製程研發,掌握投資契機以擴大規模變得更加重要。「隨侍在側」的本土業者比遠在美的國際大廠更具地利優勢。

(2)法規環境

誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

(3)總體經營環境

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、CIS、SIP、高速運算與人工智慧以及 5G 等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

均華發展自有核心技術，成功置入供應鏈，借由 G2C 策略聯盟統合戰略加大營運，將加速成長。未來均華將配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域，以最貼近客戶的快速應變，維持長期夥伴合作關係，充分掌握產業脈動、運用資源、創造獲利，為客戶、股東及員工創造最大的價值及多贏模式。

（三）技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣千元

年度 項目	110 年度	111 年度(預計)
研發費用	115,101	120,650
占營業淨額之比例	7.76%	不適用

2、本集團最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果代表
110 年度	1、Fully Automatic Pick & Place PI Attachment （自動晶粒貼膜機）
	2、Wafer Translation System(晶圓傳送設備)
	3、Fully Automatic Large Size Multi-Die Flux Die Bonder （大尺寸晶片覆晶黏晶機）
	4、High Speed Inspection Sorter （高速自動光學檢查晶片挑撿機）
	5、ASIC Develop Completed （新世代電測儀 ASIC 開發完成）
	6、100x300 SO IDF Products Trim Form （對應 100x300 大尺寸 SO IDF 產品之沖切成型機）

（四）長、短期業務發展計劃

1、短期計畫

(1)配合先進封裝發展趨勢，持續與一線大廠配合發展國產化設備。

(2)以精密取放之核心技術，強化發展半導體主製程設備，佈局先進封裝與記憶體應用同時切入 Micro LED、MiniLED 及測試應用領域等新市場。

(3)整合雷射與光電視覺技術，發展高附加價值之應用。

(4)整合精密取放與視覺處理技術，掌握智慧型手機和人工智慧零件生產專用製程設備。

(5)擴大精密模具核心技術應用，並持續投入電測領域，發展主製程設備並推展至 PCB 板廠應用市場。

2、長期計畫

基於核心技術，聚焦主製程設備的發展，建立公司長期成長的發展模式。包括

(1)以核心技術與一線大廠合作，配合其新製程之需求，提供更完整的製程設備。

(2)統合 G2C 資源，擴增半導體產業市場的主力產品，擴大業務推廣渠道至 LCD 及 PCB 產業的客戶，研發技術互補，提高總體生產能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。

(3)因應新冠肺炎疫情，調整產能佈局，加強台灣研發能量以及大陸廠成本控管，以因應市場需求，並開拓海外新市場。

(4)均華台灣廠主軸營運產品，深入推廣先進封裝主力客戶，並強化推展大陸市場。

(5)發展精密取放關鍵主製程設備，擴大長期發展潛力。

(6)持續加大電測市場設備的投入與發展，建立市場競爭力。

(7)應用核心技術，切入電動車、MiniLED、MicroLED、元宇宙等新市場。

(8)結合協力廠商，強化開發能力，並提高量產能力與能量。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

綜整國內外政經情勢， 2021 年與 2022 年臺灣製造業景氣展望預測 2022 年臺灣半導體設備產業產值年增 5%，達 1,226.5 億元。然而隨著半導體製造分散化及在地化，將是設備業未來主要挑戰。

回顧 2021 年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長 33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院統計 2021 年臺灣半導體設備產值為 1,167.7 億元，成長達 28.7%。

均華開發出在封裝所需能對晶粒品質做篩選分級、檢查的晶粒挑揀機，以及透過精密定位以膠材黏著或固定於導線架或電路載板上方，作為晶粒線路與載板接點接合連通的黏晶機。兩項設備技術都達到媲美 Daitron（大都電子）、Shibaura（芝浦）、日立電工等日系廠商的水準。

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、CIS、SIP、高速運算與人工智慧以及 5G 等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

均華發展自有核心技術，成功置入供應鏈，借由 G2C 策略聯盟統合戰略加大營運，將加速成長。未來均華將配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域，以最貼近客戶的快速應變，維持長期夥伴合作關係，充分掌握產業脈動、運用資源、創造獲利，為客戶、股東及員工創造最大的價值及多贏模式。

1、主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元；%

銷售地區		109 年度		110 年度	
		金額	%	金額	%
內銷(台灣)		441,702	50.35	703,489	47.46
外銷	亞洲(中國大陸)	377,192	42.99	685,480	46.24
	其它	58,437	6.66	93,346	6.30
	小計	435,629	49.65	778,826	52.54
合計		877,331	100.00	1,482,315	100.00

2、市場佔有率

全世界半導體封裝業主要以亞洲為封裝基地，又以日本、韓國、台灣、東南亞各國及大陸等地區為主。而半導體封裝型態與產品應用面眾多，所因應產生之製程與設備亦有所差異與不相同，以本公司所研發、生產、銷售之半導體製程設備於台灣市場之市占率而言，由於本公司之利基產品主要為協助客戶切合高階 IC 應用及高單價產品，滿足對晶粒等級篩選以及整體封裝品質之要求，而能承接該類訂單之廠商係為少數國內領導大廠，故本公司產品之市占率能透過至客戶端製造現場估算，本公司推估在 IC 晶粒挑撿機方面約有七成，在黏晶機上約有一成，在沖切成型機上約有四成，在自動封膠機上

約有一成，在雷射刻印機上約有二成。由於本公司合作對象囊括一線半導體大廠，且受惠於半導體產業資本支出激增與中國政府扶持國內半導體供應鏈的政策，相信未來市場占有率應能有所提升。

全世界 PCB 製造產業主要以亞洲為基地，又以日本、台灣及大陸等地區為主。以本公司所研發、生產、銷售 PCB 電測製程設備於以上市場之現有 5%市占率而言，由於新量測功能、 新量測電子系統與新機械結構機種逐步完成， 且驗證公司合作對象囊括一線大廠，相信未來市場占有率應能有所提升。

目前多層板和載板及軟板，均屬 Read 和 Yamaha 設備為主，2022 有機會突破 10%以上市佔率。

3、市場未來之供需狀況與成長性

2022 年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長 5%，產值有望達到 1,226.5 億元規模。正向因素有三：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用 AI 人工智慧、AIoT 等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，我國半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。

在晶圓廠智慧轉型的趨勢下，設備商應善用場域優勢，搭配我國資通訊軟體技術能量，更深入分析客戶導入智慧製造的需求及痛點，提出專屬配套方案。再者，全球半導體供應鏈綠化已成顯學，我國設備業者需要加強對半導體產業綠化方向與策略的敏銳度，及早盤點碳足跡，並從再生能源、零組件製造或包裝物流進行改善，並且與客戶或領導設備商共同開發節能技術，或協助設備翻新，實際參與全球半導體綠色製造的產業動態。

長期以觀，半導體晶片的需求將持續增加、市場規模也不斷擴張，然而全球生態產業鏈受到地緣政治、智慧製造、供應鏈綠化的影響，將促使設備業者必需提高敏捷度，掌握產業動態與商機。我國具有許多全球領先的晶片製造商，可作為設備驗證場域，亦可提供設備業者最先進的半導體產業動態資訊，在政府政策扶持下，預估未來我國半導體設備產業將穩健成長。

展望未來三年，資策會預估，2021 至 2024 年台灣晶圓代工年複合成長率（CAGR）達 10.5%，其他次產業預估分別為 IC 設計（7.9%）、記憶體（7.5%）以及 IC 封測（7.2%）。短期內台灣半導體產業仍受惠於美中貿易戰造成的中國大陸去美化，以及國際大廠轉單效應，表現優於全球；長期而言，台灣必須面對中國大陸快速擴充半導體產能與發展供應鏈一條龍的競爭，除了積極提升技術領先優勢，應結合應用端生態體系，強化產業競爭優勢。

均華在精密取放設備長期耕耘, IC 晶粒挑撿機在台灣擁有 70%的佔有率,已經是各封裝廠優先使用的領導品牌。均華在過去兩三年和全球最大晶圓代工業者在先進封裝技術，投入可觀的研發人力，也使得公司在晶片取放的精度上有很好的進展。展望 2022 年，隨著全球最大封裝業者和相關模組廠商為了擴展美系和歐系客戶在 5G、人臉辨識晶片、感測晶片以及屏下式超聲波指紋辨識的滲透率，而大幅增加設備的採購， 進而

帶動精密取放和貼合製程設備業務增長。展望中期未來，隨著均華在精密取放技術的持續升級，將有機會抓住先進封裝應用、車用電子以及 NAND Flash 記憶體所需要設備的契機。

此外，以長線佈局而言，均華在精密取放設備的長期研發投入，相當適合導入 Micro LED 量產時所需的取放和檢測流程，進而有機會在未來 Micro LED 的需求大爆發時，也成為受惠的設備商之一。

4、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A. 2021 年全球電子產品出貨量表現將略微優於 2020 年，技術領域的發展著重於 5G、物聯網、人工智慧、區塊鏈、資訊安全、雲端、資料科學、邊緣運算

2021 年全球半導體業將邁向週期性復甦的階段，尤其是下游需求全面看好，5G、車用半導體、物聯網、人工智慧將帶來新的增長點，特別是 5G 應用將迎來快速發展，至於 2021 年全球半導體各產品線則以記憶體的景氣反彈最為顯著。

B.行動智慧裝置新規格的不斷提升將持續驅動晶圓代工與封測的高階製程需求

有鑑於行動智慧裝置規格不斷的提升，將持續帶動系統級封裝、覆晶封裝、晶圓級晶片尺寸封裝、晶圓凸塊以及記憶體等高階封裝的需求。行動裝置對攝像鏡頭的需求倍增，有利精密取放檢測設備的市場發展。

C.封裝大廠對先進製程設備之需求持續升溫

3D/2.5D IC 先進封裝已然成為趨勢，但因各大廠的製程方法不同，市場上並無單一標準設備可以對應，因此各家大廠皆有需要能快速反應，配合製程開發的設備以強化其競爭力，本公司具有接近客戶的優勢與多年的技術基礎，以及彈性靈活的特性以配合客製需求，加上政府及台灣指標性大廠對設備國產化的支持，提供台灣設備業者有利的發展環境。

D.高階 IC 產品對晶粒品質要求趨嚴將助益於本公司精密取放類設備之發展

由於高階 IC 產品之高單價特性，廠商對晶粒品質要求較高，故在封裝過程中需搭配能對晶粒品質做出篩選分級、檢查之晶粒揀機機，以利品質控管與後續封裝製程進行，這樣的應用已經成為業界的重要趨勢；黏晶機則是透過精密定位以膠材黏著或固定於導線架或電路載板上方，做為晶粒線路與載板接點接合連通的重要基礎，屬封裝的關鍵製程。本公司長期以來致力於開發半導體封裝製程設備，在精密取放類機台如晶粒挑撿機及黏晶機，其精度、速度與多面檢查功能已達國際設備大廠水準。

(2)不利因素及因應對策

A.中國大陸對半導體產業之大力扶持亦帶動當地設備業的迅速發展，當地設備業者以低價競爭爭取市場。

因應對策：

(A)持續深耕先進技術研發，強化智權專利申請。

(B)調昇先進製程技術應用並領先市場的設備比重，以製程技術與性能優勢提供客戶更佳的服務。

(C)部份設備發展在地化，整合在地資源以控制成本，並強化在大陸當地的服務。

B.市場對先進封裝製程的需求積極投入，但製程並不統一，技術上又有門檻，不易以單一機型對應不同客戶的需求。

因應對策：

(A)持續與一線大廠研發合作，掌握製程發展趨勢與先機。

(B)發展共用的核心模組，配合模組化設計，發展不同製程所需功能，以不同的選項搭配快速因應不同客戶的需求。

(C)增補合適技術人才，並整合外部資源，快速發展模組技術，以快速配合客戶的需求。

C.一線大廠的量產投入規模擴大，有可能因規模不夠或資源不足，不能滿足客戶在研發與服務上的需求。

因應對策：

(A)加速產品的成熟，降低在現場工程人力的需求。

(B)以核心技術為基底，推展系列性產品，以提高研發效能。

(C)適度進行工程與客服人員的增補，並加強人員訓練，使具備多種設備服務的能力，以利彈性調度。

(D)擴大培養外部資源，增加合作夥伴，整合集團資源，建立更強大的團隊戰力。

D.中美貿易造成的不確定性，造成產業投資減緩，市場需求受限。

因應對策：

(A)調整市場佈局，加強台灣營運比重，開拓海外新市場，配合大陸客戶之自動化生產設備導入。

(B)以核心技術為基底，配合產業趨勢，投入新品研發，擴展產業應用，包括記憶體、5G、MicroLED、RFID 等等，同時投入電測設備發展，以擴大市場供應面市場需求。

E.新冠肺炎疫情影響，部份零件供應鏈有斷鏈風險。

因應對策：

(A)調整產能佈局，加強台灣與蘇州產能與工程能量交叉支持比重，未來將迎向多元生產，並開拓海外新市場。

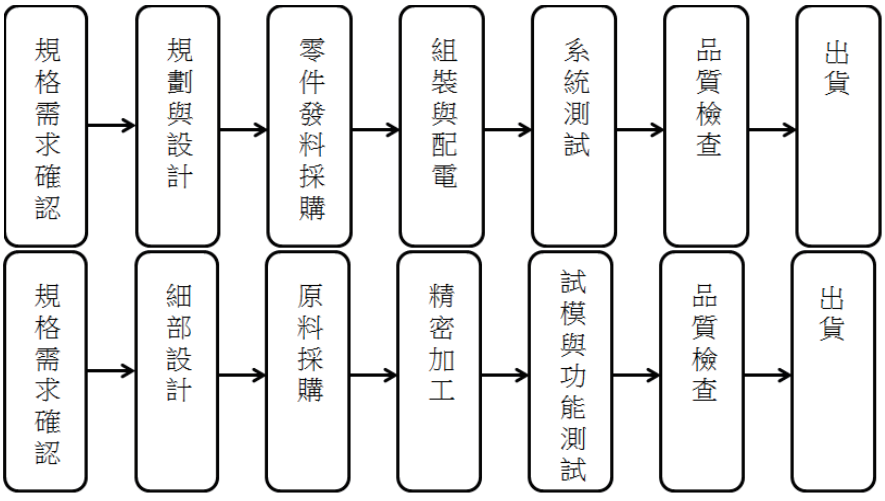
(B)採用多供應商策略，引進海外及台灣第二供應商，分散市場之供應鏈管理模式，以即時遞補缺料供應，以降低缺料風險。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之用途

產品	用途
晶粒挑撿機	主要針對 8-12 吋晶圓切單後，依具晶圓測試或外觀檢查的結果將晶粒擺放載具中以分級管理或外續製程，載具包括 tray 盤、12 吋晶圓鐵環等各式應用。
黏晶機	主要對 12 吋晶圓切單後，將晶粒以膠材黏合固定於載板上,以利後續打線或其他封裝製程。載板可因封裝製程的不同而異，包括傳統封裝、晶圓級封裝、覆晶封裝及 2.5D/3D 等先進封裝。
軟硬板異形槽沖切機	主要針對電路所使用的軟板和 IC 所使用的硬載板，兩種板材當 IC 焊上去之後需要打金線，由於金線的長度弧度有一定的規範。所以槽的位置形狀的尺寸就相對重要及準確，才不會造成打線後的短路。
封裝模具與自動塑封機系列	封裝測試廠使用，各式各樣不同的塑封模具和塑封機從以往的手動，半自動一直到全自動。為配合 3C 產品的輕薄小、目前最新的 wafer 塑封已在試用階段。
沖切彎腳模具與自動設備系列	IC 有腳需要切及彎腳的產品皆需要該設備。近年來研發料管自動排管機提高工作效率，少了人工手動擺放降低人工成本支出。
雷射刻印機系列	由於綠色環保意識抬頭，油墨廢料的汙染環境變成了一大課題，所以雷射刻印便成了封裝廠的首選。雷射無汙染、快速、便捷且多樣化就成了新寵兒。設計了產品自動化上下料、來料二維碼批次判讀、產品視覺定位、產品刻印後清潔、產品刻印後刻印圖形瑕疵品檢查等，一系列的配合工廠無人自動化設備。
視覺檢查機	應用外觀檢查技術配合各種封裝或晶圓的檢查，檢查的項目包括晶粒的瑕疵、封裝的精度，以提高製程品質的掌控。
電測機	針對 PCB 軟硬版光學 CCD 定位精密機構、超高速、多通道、高低電壓等方式,量測高低阻值。

2、主要產品之產製過程



（三）主要原料之供應狀況

2021 年全球經歷了 COVID-19 病毒爆發以來最嚴重的一年，不僅在感染人數上已經超過 1.75 億人，是 2020 年的兩倍；死亡人數超過 329 萬人，為 2020 年的 1.75 倍。受到疫情影響，全球各國大舉採用居家隔離乃至於封城等方式以防堵疫情擴散，不僅

對人類工作、學習與生活型態造成重大影響，對於全球電子產業最上游的半導體產業而言，終端需求轉變對於所帶來的影響更是不言可喻。但卻無法壓抑市場需求的反彈，全球政府為了防堵疫情蔓延也祭出各種封鎖措施，導致半導體廠產能供應不及。導致於全球電子產業供應鏈為了避免缺料開始提高庫存水準，半導體產業產能滿載的情況下，2021 年整體市場規模也突破 5,000 億美元，來到 5,509 億美元，較 2020 年大幅成長 25.1%。均華集團整體營運表現也較去年同期提高 68.96%；也與志聖、均豪，組成 G2C 聯盟，以發展一站式服務，深耕半導體產業，搶攻高階封裝等商機，成為 2021 年成長的動能之一。

在 COVID-19 疫情尚未完全解除之前，首先仍需持續關注全球疫情變化導致市場需求是否產生重大變化，或者供應鏈能否正常運作，並關注原物料價格變動情形；調整產能佈局，加強台灣研發能量以及大陸廠成本控管，以因應市場需求，並開拓海外新市場。

（四）最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1、最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，暨增減變動原因：無。

2、最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，暨增減變動原因

單位：新臺幣千元；%

	109 年度				110 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	1039	155,352	17.71	無	1039	442,964	29.88	無
2	其他	721,979	82.29	無	1045	177,188	11.95	無
					其他	862,163	58.17	無
	銷貨淨額	877,331	100.00	-	銷貨淨額	1,482,315	100.00	-

變動分析：係因客戶產品需求與資本支出影響。

（五）最近二年度生產量值

單位：台(套)、個；新臺幣千元

主要商品	109 年度			110 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
半導體製程設備及相關精密模具	註 1	註 2	619,023	註 1	註 2	1,141,812
其他	註 1	註 2	58,001	註 1	註 2	69,938
合計	註 1	註 2	677,024	註 1	註 2	1,211,750

註 1：本公司係採客製化接單生產，各機台設備隨產品複雜度需耗費生產時間亦不相同，無法估計其產能。
註 2：單位不一致無法統計。

（六）最近二年度銷售量值

單位：套、個；新臺幣千元

主要商品	109 年度				110 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
半導體製程設備	註	387,515	註	375,955	註	661,771	註	683,158
其他	註	54,187	註	59,674	註	41,718	註	95,668
合計	註	441,702	註	435,629	註	703,489	註	778,826

註：單位不一致無法統計。

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料　　單位：人

年度		109 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日	111 年 3 月 31 日
員工人數	間接人員	101	96	94
	直接人員	214	215	219
	合計	315	311	313
平均年歲		41.5	41.94	42.20
平均服務年資		10.09	10.13	10.27
學歷分布比率	博士	0	0	0
	碩士	30	33	33
	大專	179	187	189
	高中	93	80	80
	高中以下	13	11	11

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無此情形。

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1、員工福利措施與實施情形

(1)除每月薪資外並發放第十三個月薪資(年度獎金)予員工。

(2)鼓勵員工創新研發，提供創新研究獎金。

(3)具特殊表現之員工給予激勵獎金，以激發員工工作熱忱。

(4)每年依公司營運目標、獲利之達成率及員工個人績效發放獎金；並依照公司章程規定提撥員工分紅。

(5)依法令享有勞工保險、全民健康保險、勞工新制退休金及員工團體保險。

(6)提供年度健康檢查，生育補助、結婚禮金、喪葬津貼金。

(7)成立職工福利委員會，依規定提撥福利金，舉辦員工年度旅遊及尾牙聚餐，其他福利有子女教育獎助學金、生育補助、結婚禮金、喪葬津貼、生日及年節禮金等。

2、員工進修及訓練情形

(1)新進人員職前訓練：包含瞭解公司概況、發展歷程、管理規章、工業安全衛生、作業系統等。

(2)本公司每年提供教育訓練補助經費，灌輸員工品質觀念，教導工作技能，培育公司各類人力資源，以提昇員工之技能教育與素養，從而達成品質目標與成效之要求，內容概述如下：

A.內訓部份：各部門提出訓練課程之需求，聘任內部或外部講師於公司內或分區進行訓練。

B.外訓部份：各部門依工作內容需求提出申請，於國內專業訓練機構受訓。

C.本公司 110 年度有關員工之進修及教育訓練統計及支出如下：

教育訓練	內部訓練	外部訓練	總計
訓練梯次	115	53	168
受訓人次	1,078	59	1,137
受訓人時數	1,044	421	1,465
經費支出(元)	$70,600	$184,790	$255,390

3、退休制度與實施情形

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按薪資總額提撥 6%退休金並存入勞保局所設立之員工退休金個人專戶內。

本公司員工有下列情形之一者，得自請退休：

1.本公司服務年資或併計子公司服務年資達十五年以上且年滿五十五歲者。

2.本公司服務年資或併計子公司服務年資達二十五年以上者。

3.本公司服務年資或併計子公司服務年資達十年以上且年滿六十歲者。

勞工退休金條例個人帳戶請領：

1.請領條件，員工年滿六十歲。

2.工作年資滿十五年以上者，請領月退休金。工作年資未滿十五年者，應請領一次退休金。

3.工作年資採計，以實際提繳退休金之年資為準。年資中斷者，其前後提繳年資合併計算。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)每季召開勞資會議，由勞資雙方代表共同參與，以維持良好溝通管道。

(2)設置「員工申訴專用信箱」，員工可提出問題與反應，由專人彙整及回覆。

(3)本公司已遵守相關勞動法令並尊重國際公認之勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理。

（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞動檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

（一）資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1、資訊安全人人有責

強化員工資訊安全意識與責任之認知，對於各關鍵業務流程及資訊系統，其所儲存、處理、傳遞或揭露之資料作周全保護與防範，以杜絕毀損、失竊、洩漏、竄

改、濫用與侵權等事故，保護客戶資料、公司智慧產出、強化資訊安全事件應變能力及達成資訊安全政策衡量指標。

2、具體管理方案

(1)導入次世代防火牆、惡意郵件過濾、網頁過濾防護、作業系統更新、防毒軟體佈署等服務，確保資訊環境運作的安全性及穩定性。

(2)避免關鍵核心系統未經授權的存取與修改，確保資料的正確性及完整性，並利用備份及備援機制，維持系統運作的高可用性及可靠性。

(3)定期辦理系統弱點掃描、網站弱點掃瞄等作業，檢測資訊環境中是否存在已知的威脅弱點及安全漏洞，執行有效可行的改善方案，以降低資安風險並提升網站安全強度。

(4)定期辦理各類資訊安全宣導及教育訓練，將資安意識融入員工日常工作和生活中。

(5)定期辦理郵件社交工程攻擊演練，提高同仁對於釣魚郵件的警覺心。

(6)定期檢視及修訂內部作業規範以符合法令法規，並進行內外部稽核作業，檢視各項作業皆能有效被落實執行。

（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合約	玉山銀行	106.06-121.06	長期擔保借款	以台元廠為擔保品
借款合約	凱基銀行	110.03-112.03	中期綜合授信	—
		106.07-111.07	長期擔保借款	以台元廠為擔保品
租賃契約	金夏貿易(股)公司	110.01-112.12	土城廠租約	—
租賃契約	啟元科技(股)公司	110.12-112.11	台元廠租約	—
租賃契約	國堡國際(股)公司	109.09-111.08	台元廠租約	—
租賃契約	陳瓊瑤	109.04-114.03	高雄廠租約	—
保密合約(NDA)	孟X股份有限公司	108.11~111.11	模組開發	—
保密合約(NDA)	財團法人精密機械研究發展中心	108.10~111.10	設備開發	—

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

（一）簡明資產負債表資料(國際財務報導準則)

1、個體簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目		最近五年度財務資料(註 1)				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
流動資產		564,597	643,508	596,318	526,533	881,933
不動產、廠房及設備		168,899	170,228	166,633	165,884	161,458
無形資產		4,059	5,154	4,748	3,218	2,518
其他資產		677,220	743,336	776,156	912,525	1,091,114
資產總額		1,414,775	1,562,226	1,543,855	1,608,160	2,137,023
流動負債	分配前	434,057	484,249	467,120	496,497	955,623
	分配後	511,210	569,078	551,949	575,326	1,091,331 (註 2)
非流動負債		181,561	161,495	160,807	172,637	190,700
負債總額	分配前	615,618	645,744	627,927	669,134	1,146,323
	分配後	692,771	730,573	712,756	747,963	1,282,031 (註 2)
歸屬於母公司業主之權益		799,157	916,482	915,928	939,026	990,700
股本		257,175	282,765	282,765	282,765	282,765
資本公積	分配前	355,450	416,534	416,534	416,534	390,018
	分配後	355,450	416,534	416,534	378,434	390,018 (註 2)
保留盈餘	分配前	218,415	241,607	242,207	201,900	317,485
	分配後	141,262	156,778	157,378	161,171	181,777 (註 2)
其他權益		(31,883)	(24,424)	(25,578)	37,827	84,413
庫藏股票		-	-	-	-	(83,981)
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	799,157	916,482	915,928	939,026	990,700
	分配後	722,004	831,653	831,099	860,197	854,992 (註 2)

註 1：經會計師簽證之財務報告。

註 2：110 年度之盈餘分配案尚待股東會決議。

2、合併簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	最近五年度財務資料(註 1)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
流動資產	1,209,735	1,293,745	1,226,187	1,364,254	1,778,250
不動產、廠房及設備	199,829	196,599	187,931	328,071	316,897
無形資產	4,060	5,154	4,748	3,218	2,518

其他資產		66,004	104,353	171,330	256,642	377,575
資產總額		1,479,628	1,599,851	1,590,196	1,952,185	2,475,240
流動負債	分配前	498,910	521,874	506,746	732,326	1,201,807
	分配後	588,921	606,703	591,575	811,155	1,337,515 (註 2)
非流動負債		181,561	161,495	167,522	264,964	267,466
負債總額	分配前	680,471	683,369	674,268	997,290	1,469,273
	分配後	757,624	768,198	759,097	1,076,119	1,604,981 (註 2)
歸屬於母公司業主之權益		799,157	916,482	915,928	939,026	990,700
股本		257,175	282,765	282,765	282,765	282,765
資本公積	分配前	355,450	416,534	416,534	416,534	390,018
	分配後	355,450	416,534	416,534	378,434	390,018 (註 2)
保留盈餘	分配前	218,415	241,607	242,207	201,900	317,485
	分配後	141,262	156,778	157,378	161,171	181,777 (註 2)
其他權益		(31,883)	(24,424)	(25,578)	37,827	84,413
庫藏股票		-	-	-	-	(83,981)
非控制權益		-	-	-	15,869	15,267
權益總額	分配前	799,157	916,482	915,928	954,895	1,005,967
	分配後	722,004	831,653	831,099	876,066	870,259 (註 2)

註 1：經會計師簽證之財務報告。

註 2：110 年度之盈餘分配案尚待股東會決議。

（二）簡明綜合損益表資料(國際財務報導準則)

1、個體簡明綜合損益表

單位：新臺幣千元

項目	最近五年度財務資料(註)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
營業收入	674,569	629,529	620,841	575,015	1,106,428
營業毛利	201,693	201,611	224,758	148,964	348,185
營業損益	44,153	60,821	108,034	(3,104)	124,343
營業外收入及支出	35,853	53,570	(1,157)	66,199	70,549
稅前淨利	80,006	114,391	106,877	63,095	194,892
繼續營業單位本期淨利	64,757	87,486	85,429	44,522	157,506
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利	64,757	87,486	85,429	44,522	157,506
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(6,005)	(12,443)	(1,154)	63,405	46,586
本期綜合損益總額	58,752	75,043	84,275	107,927	204,092
淨利歸屬於母公司業主	64,757	87,486	85,429	44,522	157,506
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-

綜合損益總額歸屬於母公司業主	58,752	75,043	84,275	107,927	204,092
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘(元)	2.52	3.33	3.02	1.57	5.84

註：經會計師簽證之財務報告。

2、合併簡明綜合損益表

單位：新臺幣千元

項目	最近五年度財務資料(註)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
營業收入	976,727	922,261	758,006	877,331	1,482,315
營業毛利	332,047	314,498	280,949	260,927	503,761
營業損益	93,679	94,721	105,450	(15,755)	160,996
營業外收入及支出	(6,712)	27,373	1,427	74,208	39,132
稅前淨利	86,967	122,094	106,877	58,453	200,128
繼續營業單位本期淨利	64,757	87,486	85,429	35,268	156,904
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利	64,757	87,486	85,429	35,268	156,904
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(6,005)	(12,443)	(1,154)	63,405	46,586
本期綜合損益總額	58,752	75,043	84,275	98,673	203,490
淨利歸屬於母公司業主	64,757	87,486	85,429	44,522	157,506
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	(9,254)	(602)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	58,752	75,043	84,275	107,927	204,092
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	(9,254)	(602)
每股盈餘(元)	2.52	3.33	3.02	1.57	5.84

註：經會計師簽證之財務報告。

（三）最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師	事務所名稱	查核意見
106 年度	李典易、鄭雅慧	資誠聯合會計師事務所	無保留意見
107 年度	李典易、曾國華	資誠聯合會計師事務所	無保留意見
108 年度	李典易、曾國華	資誠聯合會計師事務所	無保留意見
109 年度	李典易、江采燕	資誠聯合會計師事務所	無保留意見
110 年度	李典易、江采燕	資誠聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析－採用國際財務財務報導準則

（一）個體財務比率分析

分析項目(註 4)		最近五年度財務分析(註 1)				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
財務結構	負債占資產比率(%)	43.51	41.33	40.67	41.61	53.64
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	555.61	593.62	598.96	608.42	649.74
償債能力	流動比率(%)	130.07	132.89	127.66	106.05	92.29
	速動比率(%)	90.00	77.85	75.70	53.98	59.31
	利息保障倍數	30.69	25.64	26.83	17.62	38.64
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.03	2.89	2.87	2.94	3.57
	平均收現日數	120	126	127	124	102
	存貨週轉率(次)	2.59	2.00	1.59	1.75	2.74
	應付款項週轉率(次)	3.68	2.99	2.91	3.71	4.14
	平均銷貨日數	141	183	230	209	133
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	758.98	371.26	368.60	345.86	676.01
	總資產週轉率(次)	0.52	0.42	0.40	0.36	0.59
獲利能力	資產報酬率(%)	5.17	6.14	5.72	3.03	8.64
	權益報酬率(%)	7.95	10.20	9.32	4.80	16.32
	稅前純益占實收資本比率(%)	31.11	40.45	37.80	22.31	68.92
	純益率(%)	9.60	13.90	13.76	7.74	14.24
	每股盈餘(元)	2.52	3.33	3.02	1.57	5.84
現金流量	現金流量比率(%)	25.29	2.56	23.41	9.82	9.48
	現金流量允當比率(%)	35.81	32.1	39.94	49.12	51.80
	現金再投資比率(%)	2.04	註 2	2.33	註 2	1.10
槓桿度	營運槓桿度	1.13	1.14	1.14	註 3	1.11
	財務槓桿度	1.07	1.09	1.04	0.43	1.04

請說明最近二年度各項財務比率變動原因：（若增減變動未達 20%者可免分析）

1. 負債佔資產比率增加：負債總額增加導致。
2. 利率保障倍數、資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本比率、純益率、每股盈餘、財務槓桿度等增加：營運獲利增加導致。
3. 應收帳款週轉率、不動產、廠房及設備週轉率、總資產週轉率等增加：銷貨淨額增加導致。
4. 存貨週轉率增加、平均銷貨日數減少：銷貨成本增加導致。

註 1：財務資料依「證券發行人財務報告編制準則」編制，業經會計師查核簽證。

註 2：由於當期的營運活動淨現金流量扣除現金股利後為負值，故不予以表達。

註 3：由於當期的營業利益為負值，故不予以表達。

註 4：計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

（二）合併財務比率分析

分析項目(註 3)		最近五年度財務分析(註 1)				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
財務結構	負債占資產比率(%)	45.99	42.71	42.40	51.09	59.36
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	469.61	514.00	531.08	330.09	351.95
償債能力	流動比率(%)	242.48	247.9	241.97	186.29	147.96
	速動比率(%)	191.91	187.56	183.71	129.26	103.68
	利息保障倍數	33.18	27.23	22.16	9.75	25.27
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.59	2.56	2.39	2.65	2.74
	平均收現日數	141	143	153	138	133
	存貨週轉率(次)	2.58	2.21	1.62	1.83	2.18
	應付款項週轉率(次)	4.12	3.65	3.18	3.52	3.47
	平均銷貨日數	141	165	225	199	167
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	769.23	465.29	394.25	340.05	459.66
	總資產週轉率(次)	0.72	0.60	0.48	0.50	0.67
獲利能力	資產報酬率(%)	4.95	5.93	5.62	2.85	7.43
	權益報酬率(%)	7.95	10.20	9.32	4.76	16.06
	稅前純益占實收資本比率(%)	33.82	43.18	37.8	20.67	70.78
	純益率(%)	6.63	9.49	11.27	5.07	10.63
	每股盈餘(元)	2.52	3.33	3.02	1.57	5.84
現金流量	現金流量比率(%)	34.94	15.69	36.67	12.43	5.92
	現金流量允當比率(%)	64.72	65.17	81.41	89.54	75.91

分析項目(註 3)		最近五年度財務分析(註 1)				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
	現金再投資比率(%)	8.09	0.43	9.84	0.57	註 3
槓桿度	營運槓桿度	1.23	1.16	1.24	註 2	1.19
	財務槓桿度	1.03	1.05	1.05	0.68	1.06

請說明最近二年度各項財務比率變動原因：(若增減變動未達 20%者可免分析)

1. 流動比率、現金流量比率減少：流動負債增加導致。
2. 利息保障倍數、資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本比率、純益率、每股盈餘、財務槓桿度等增加：營運獲利增加導致。
3. 不動產、廠房及設備週轉率、總資產週轉率等增加：銷貨淨額增加導致。

註 1：財務資料依「證券發行人財務報告編制準則」編制，業經會計師查核簽證。

註 2：由於當期的營業利益為負值，故不予以表達。

註 3：由於當期的營業活動淨現金流量－現金股利為負值，故不予以表達。

註 4：計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告審計委員會審查報告：請參閱第 84 頁

四、最近年度合併財務報告：請參閱附件一。

五、最近年度個體財務報告：請參閱附件二。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一O年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

審計委員會召集人：

中　華　民　國　一　一　一　年　三　月　十　五　日

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

財務狀況比較分析表

單位：新臺幣千元；%

項目	109 年底	110 年底	差異	
			金額	%
流動資產	1,364,254	1,778,250	413,996	30.35
非流動資產	587,931	696,990	109,059	18.55
資產總額	1,952,185	2,475,240	523,055	26.79
流動負債	732,326	1,201,807	469,481	64.11
非流動負債	264,964	267,466	2,502	0.94
負債總額	997,290	1,469,273	471,983	47.33
股本	282,765	282,765	0	0
保留盈餘	201,900	317,485	115,585	57.25
權益總額	954,895	1,005,967	51,072	5.35
重要變動項目（前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹千萬元以上者）之主要原因及其影響分析說明如下： 1. 流動資產、資產總額、流動負債、負債總額等增加：營運成長大幅增加導致 2. 保留盈餘增加：營運獲利增加導致				

二、財務績效：

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動

（一）經營結果比較分析表

單位：新臺幣千元；%

項目	109 年度	110 年度	增（減）金額	變動比例（%）
營業收入淨額	877,331	1,482,315	604,984	68.96
營業成本	(616,404)	(978,554)	(362,150)	58.75
營業毛利	260,927	503,761	242,834	93.07
營業利益	(15,755)	160,996	176,751	1,121.87
營業外收入及支出	74,208	39,132	(35,076)	(47.27)
稅前淨利	58,453	200,128	141,675	242.37
所得稅費用	(23,185)	(43,224)	(20,039)	86.43
本年度淨利	35,268	156,904	121,636	344.89
重要變動項目（前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹千萬元以上者）之主要原因及其影響分析說明如下： 1. 營業收入淨額、營業成本、營業利益、稅前淨利、本年度淨利等增加：係因本年度營運成長大幅增加 2. 營業外收入及支出減少：係因外幣兌換損失及按權益法認列的投資損失較上年度減少 3. 所得稅費用增加：營運獲利增加導致				

（二）預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司預期 111 年度整體銷售業績將穩定成長，預估半導體製程設備及相關精密模具銷售量為 357 套，主係依據總體經濟環境變化、產業景氣及公司未來之發展方向。

三、現金流量

（一）最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣千元

項目	109 年度	110 年度	增(減)變動金額
營業活動現金流入	91,010	71,162	(19,848)
投資活動現金流入(出)	(228,400)	30,970	259,370
籌資活動現金流入(出)	(42,414)	55,590	98,004
增減變動主要原因如下： 1.營業活動現金流入減少： 係因本年度期末應收帳款增加導致營業活動現金流入減少。 2.投資活動現金流出減少： 係因去年度取得按攤銷後成本衡量之金融資產。 3.籌資活動現金流出減少： 係因本年度買回庫藏股增加舉借短期借款。			

（二）流動性不足之改善計畫：本公司資金充裕，未有流動性不足之情形。

（三）未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣千元

期初現金餘額(1)	預計全年現金流入量(2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
516,024	415,183	442,632	488,575	—	—
111 年度現金流量分析： 1.預計全年現金流入量主要係來自營業相關之活動產生之現金流入。 2.預計全年現金流出量主要係原物料採購、費用及發放現金股利。 本公司目前營運資金尚屬充裕，且銀行融資額度仍在，預期未來一年現金流動性佳，並無現金不足額之情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：截至年報刊印日止，並無預計重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

（一）轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫

109 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

轉投資事業	原始投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
KMC	393,508	轉投資蘇州均華及轉單中心	因應大陸在半導體業的投資成長，模具與相關封裝設備在中國大陸銷售創造的營收獲利	—
蘇州均華	美金 4,550	中國大陸地區生產及營運據點		—
GMMM	馬幣 500	馬來西亞地區接單、售後服務	其定位為馬來西亞地區接單或售後服務聯繫窗口，並無生產或銷售行為	—
祁昌	53,212	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統	設備功能不足支援現行大廠所需	加強研發，擴增大廠客戶

轉投資事業	原始投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
昆山祁鴻	人民幣 1,000	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造	疫情影響，銷售量不足	加強銷售

（二）未來一年投資計畫：截至年報刊印日止，並無預計投資計畫。

六、風險事項：

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1、利率變動

本公司之利率風險主要來自銀行存款及借款，109 及 110 年度之利息收入分別為 5,701 千元及 8,482 千元，占營業收入淨額比率分別為 0.65%及 0.57%；另利息費用分別為 7,538 千元及 8,602 千元，占營業收入淨額比率分別為 0.86%及 0.58%。整體而言，109 及 110 年度之利息收入及利息費用占營業收入淨額比率並不高，故市場利率變動尚未對本公司財務業務狀況造成重大影響。惟未來利率走勢若有較大幅度之波動時，本公司除加強與銀行密切聯繫、瞭解利率走勢，以爭取最優惠的借款利率外，亦將藉由健全之財務規劃，適當運用其它財務工具，以降低利率變動之風險。

2、匯率變動

本公司主要營運據點分別為台灣與中國大陸境內，由於本公司外幣銷貨與採購大部分以美金及人民幣為主，部份外幣應收應付帳款沖抵可降低匯率對本公司損益的影響。109 及 110 年度兌換(損)益分別為(11,471)千元及(6,519)千元，占各該年度營業收入比例分別為(1.31%)及(0.44%)，整體而言匯率變動占營業收入淨額比率逐年降低。本公司仍持續與往來銀行外匯部門保持密切聯繫，主動蒐集市場資訊，以充分掌握匯率可能走勢，並視匯率波動程度及持有外幣部位，由專人評估本公司資金需求，決定換匯時點及換匯金額，藉以減少匯率變動影響損益程度，達到自然避險效果。

3、通貨膨脹

最近一年度及截至年報刊印日止，並未因通貨膨脹而對本公司產生重大影響。惟著眼未來，本公司將持續與客戶及供應商保持密切且良好之互動關係，同時機動調整採購政策與銷售策略，並注意市場價格波動，掌握上游材料的價格趨勢，降低通貨膨脹變動對本公司損益之影響。

（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或 虧損之主要原因及未來因應措施

1、本公司 110 年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險及高槓桿投資、衍生性商品之交易之情事。

2、本公司訂有「背書保證作業程序」作為本公司執行之依據，110 年度背書保證之餘額為 87,800 仟元。

3、本公司訂有「資金貸與他人作業程序」作為本公司執行之依據，以控管本公司營運風險，110 年度資金貸與之餘額為 32,700 仟元。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司 109 及 110 年度研發費用分別為 92,605 千元及 115,101 千元，預計 111 年度研發費用為 120,650 千元，未來研發之主要方向，係以開拓產品新的運用及多樣性、製程優化及提昇技術增加產品附加價值，並協助客戶解決產品設計、開發、製造

的問題，達到降低成本和提高性能等目的，建立客戶對本公司的信任，取得市場競爭優勢，預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況逐年提升。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續密切注意國內外各類重要政策及法律之變動，並配合市場商情之蒐集，調整公司經營策略，以求有效掌握對公司財務業務之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因國內外重要政策及法律變動對財務業務造成之重大影響。

（五）科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司致力於創新及研發，以領導產業脈動、追求企業永續經營，中國大陸政府積極發展半導體產業，本公司之蘇州子公司已於中國大陸深耕數十餘年，將充分運用在地化優勢，配合中國大陸地區半導體產業的崛起；且本公司設有專職人員隨時注意相關產業之科技改變情形及產業之變化趨勢，並評估對公司未來發展及對財務業務之影響，作好相關之規劃及採取必要因應措施。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對財務業務造成之重大影響。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司承襲三十多年以來，母公司均豪於半導體封裝設備的服務口碑與品牌形象，加上均華成立後全體員工的用心努力，秉持著「團結、拼搏、務實、創新」之企業精神，踏實穩健的經營，善盡企業之社會義務，建立並始終維持良好的企業形象，也獲得客戶的長期信賴與認同。因此，並無因企業形象改變而對企業危機管理有重大影響之情事。另本公司將持續落實執行公司治理，以降低因企業形象改變所產生之企業危機風險機率。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司並未有購併其他公司之計畫，將來若有購併之計畫時，依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理亦將秉持審慎評估之態度，充份考量合併之綜效，以確實保障股東之權益。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司目前並未有擴充廠房之計畫，未來若有涉及擴充廠房之情事，將審慎評估風險及效益，並依各項作業規定，以確實保障公司利益及股東權益。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1、進貨方面

110 年度全球因新冠病毒影響，各國出現鎖國封城現象，造成原料供需失衡，拉長交期，提高缺料風險，本公司因應策略為改變過往接單後再進行備料之思維，預先針對重要原料進行備貨，以及評估替代料件的可行性,用以預防缺料影響公司正常營運之情事發生。

2、銷貨方面

本公司係從事半導體封裝製程設備及精密模具之製造銷售業務，主要客戶為兩岸知名半導體之廠商，且無單一客戶大量銷貨集中的現象，尚無銷貨集中之風險。

（十） 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉超過資本額 10%之情形。

（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事會成員及主要經營團隊並無重大改變，因此對本公司營運無重大影響。

（十二）訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

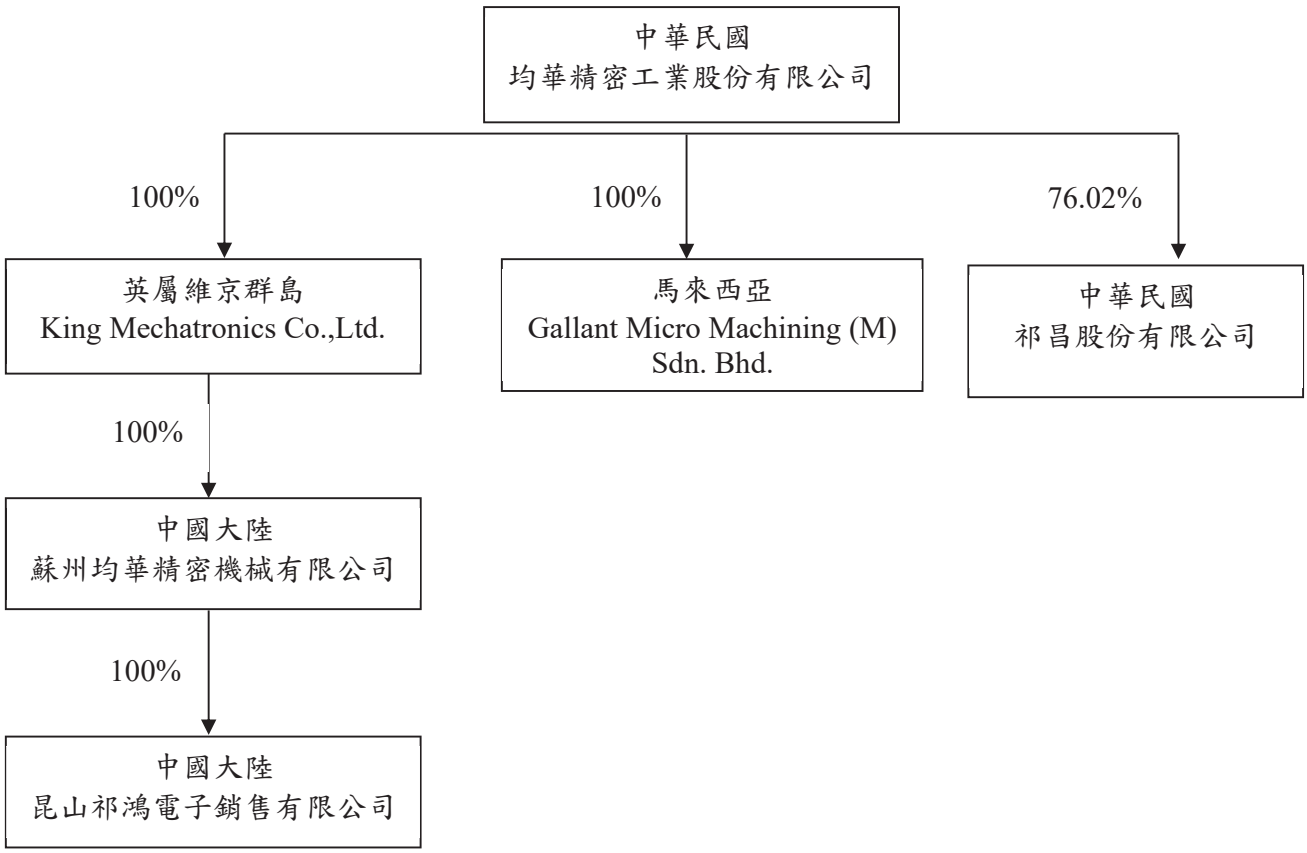
（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

（一）關係企業圖



（二）各關係企業基本資料

110 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(千元)	主要營業或生產項目
均豪精密工業股份有限公司	67.12.22	新竹科學工業園區新竹縣創新一路 5-1 號 4 樓	新台幣 1,651,361	顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務
King Mechatronics Co.,Ltd.	90.9.24	P.O.Box 3152,Road Town,Tortola,British Virgin Islands	美金 2,781	轉投資蘇州均華精密機械有限公司
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	85.10.8	B303-03-11,Krystal Point,Jalan Sultan Azlan Shah, 11900 Penang,Malaysia	馬幣 500	半導體構裝機器及其相關零件之進出口與買賣業務
蘇州均華精密機械有限公司	92.1.28	中國蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區寶帶西路 5011 號	美金 4,550	精密模具及其他零件之生產與銷售
祁昌股份有限公司	72.07.21	新北市新店區中正路四維巷 8 弄 9 號 3 樓	新台幣 35,000	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統

昆山祁鴻電子銷售有限公司	98.08.08	中國昆山市玉山鎮恒盛路 1369 號 5 號房	人民幣 1,000	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造

（三）各關係企業董事、監察人及總經理資料

111 年 3 月 31 日；單位：千股；%

企業名稱	職　稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (千股)	持股比例%
均豪精密工業份有限公司	董事長	陳政興	881	0.53
	副董事長	梁又文	-	-
	董事	志聖工業股份有限公司，法人代表：陳宏隆	43,893 (註 1)	26.58
	董事	許鴻銘	1	-
	獨立董事	羅偉	-	-
	獨立董事	陳依梅	-	-
	獨立董事	童家慶	-	-
	總經理	陳政興	881	0.53
King Mechatronics Co., Ltd.	董事	均華精密工業(股)公司，法人代表：陳榮亮	2,781 (註 1)	100
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	董事	均華精密工業(股)公司，法人代表：許鴻銘	500 (註 1)	100
	董事	張欽華		
	董事	劉鏸璘		
	董事	鄧光榮		
蘇州均華精密機械有限公司	董事長	陳榮亮	(註 2)	100
	董事	許鴻銘		
	董事	林宗諺		
	監察人	周文進		
	總經理	孫國寧		
祁昌股份有限公司	董事長	均華精密工業(股)公司 法人代表：許鴻銘	2,660 (註 1)	76.02
	董事	李光英	230	6.57
	董事	李連春	26	0.74
	董事	均華精密工業(股)公司法人代表：梁又文	2,660 (註 1)	76.02
	董事	均華精密工業(股)公司法人代表：石敦智	2,660 (註 1)	76.02
	監察人	何雅雯	-	-
昆山祁鴻電子銷售有限公司	董事長	蘇州均華精密機械有限公司 法人代表：梁明凱	(註 2)	100
	監察人	陳書華		

註 1：為法人股東持股數。

註 2：非為股份有限公司。

（四）各關係企業營運概況

110 年 12 月 31 日；千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利(損)	本期損益	每股盈餘
均豪精密工業股份有限公司	新台幣 2,500,000	4,744,890	2,303,029	2,441,861	3,094,707	75,870	246,089	1.54
King Mechatronics Co.,Ltd.	美金 2,781	1,028,238	123,278	904,960	163,778	(5,910)	49,151	-
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	馬幣 500	2,606	29	2,578	67	(64)	6	-
蘇州均華精密機械有限公司	美金 4,550	885,981	186,365	699,617	365,141	47,271	48,675	-
祁昌股份有限公司	新台幣 50,000	143,688	168,585	(24,897)	57,026	(6,275)	(2,509)	-
昆山祁鴻電子銷售有限公司	人民幣 1,000	17,607	11,071	6,536	10,381	1,632	4,316	

（五）關係企業合併財務報表：請參閱附件一。

（六）關係報告書：

pwc 資誠

均華精密工業股份有限公司

關係報告書會計師複核報告

財審報字第 21005853 號

均華精密工業股份有限公司　公鑒：

均華精密工業股份有限公司編製民國 110 年度之關係報告書，係依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告編製準則」之規定編製，其有關之財務資訊業經本會計師與上開期間之財務報表附註所揭露之相關資訊複核完竣。

依本會計師複核結果，均華精密工業股份有限公司民國 110 年度之關係報告書業依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」規定揭露有關資訊，其財務性資料內容與財務報表一致，無須作重大修正。

資　誠　聯　合　會　計　師　事　務　所

李 典 易

會計師

江 采 燕

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 1020028992 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號
中　華　民　國　１１１　年　３　月　１５　日

均華精密工業股份有限公司

110 年度關係報告書

一、從屬公司與控制公司之關係概況

本公司係為均豪精密工業股份有限公司之從屬公司，其資料如下：

單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形	
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
均豪精密工業股份有限公司	持有具表決權之股份總數超過半數	16,171,750	57.19%	-	董事	陳政興

二、交易往來情形

本公司與控制公司均豪精密工業股份有限公司之交易往來情形如下：

(一)進、銷貨交易情形：進貨新台幣 11,380 仟元。

(二)應付帳款：新台幣 5,061 仟元。

(三)其他應付款：新台幣 984 仟元。

(四)財產交易：無。

(五)資金融通情形：無。

(六)資產租賃情形：無。

(七)其他交易：什項費用新台幣 3,506 仟元。

三、背書保證情形：無。

四、其他對財務、業務有重大影響之事項：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖.重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

附件一

均華精密工業股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 110 年度（自民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：均華精密工業股份有限公司

負 責 人：梁又文

中華民國 111 年 3 月 15 日

pwc 資誠

會計師查核報告

(111)財審報字第 21002371 號

均華精密工業股份有限公司　公鑒

查核意見

均華精密工業股份有限公司及子公司(以下簡稱「均華集團」)民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達均華集團民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與均華集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對均華集團民國 110 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

pwc 資誠

均華集團民國 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下:

存貨之評價

事項說明

均華集團主要從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(五)，民國 110 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 503,734 仟元及新台幣 160,204 仟元。

存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層之主觀判斷，因此，本會計師對均華集團之存貨評價列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性，包括比較財務報表期間對存貨備抵跌價損失之提列政策一致性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。
4. 檢查備抵存貨跌價損失提列情形之合理性。

銷貨收入認列

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(二十七)；會計項目之說明請詳合併財務報告附註六(十九)。

均華集團主要從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售。主要收入係依客戶確認簽收後認列，涉及人工判斷銷售商品移轉時點正確性且銷貨收入對整體財務報表有重大影響，故列為查核最重要事項之一。

pwc 資誠

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估銷貨收入認列政策之適當性。
2. 評估及測試與銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
3. 對銷貨收入交易執行核對客戶訂單、銷貨憑證及所開立帳單之證實測試。
4. 對資產負債表日前後一段期間之銷貨收入交易執行截止測試。

其他事項 - 個體財務報告

均華精密工業股份有限公司已編製民國 110 年度及 109 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估均華集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算均華集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

均華集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

pwc 資誠

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對均華集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使均華集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致均華集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於均華集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責合併查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

pwc 資誠

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對均華集團民國 110 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

江采燕

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 111 年 3 月 15 日

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	110年12月31日 金額	%	109年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 516,024	21	$ 356,779	18
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)及八	281,752	11	372,784	19
1150	應收票據淨額	六(四)	39,362	2	14,401	1
1170	應收帳款淨額	六(四)	564,799	23	348,175	18
1200	其他應收款		3,858	-	5,549	-
130X	存貨	六(五)	343,530	14	243,288	13
1410	預付款項		28,517	1	23,113	1
1470	其他流動資產		408	-	165	-
11XX	**流動資產合計**		1,778,250	72	1,364,254	70
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(二)	276,189	11	157,672	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)及八	6,259	-	6,208	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	316,897	13	328,071	17
1755	使用權資產	六(七)	51,495	2	49,660	3
1780	無形資產		2,518	-	3,218	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	41,015	2	33,783	2
1900	其他非流動資產		2,617	-	9,319	-
15XX	**非流動資產合計**		696,990	28	587,931	30
1XXX	**資產總計**		$ 2,475,240	100	$ 1,952,185	100

（續 次 頁）

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	110 年 12 月 31 日 金額	%	109 年 12 月 31 日 金額	%
	負債					
	流動負債					
2100	短期借款	六(八)	$ 520,000	21	$ 270,000	14
2130	合約負債－流動	六(十九)	82,272	3	60,327	3
2150	應付票據		8,682	-	-	-
2170	應付帳款	六(九)	323,591	13	231,810	12
2180	應付帳款－關係人	七	5,061	-	-	-
2200	其他應付款	六(十)	144,396	6	91,075	5
2220	其他應付款項－關係人	七	985	-	158	-
2230	本期所得稅負債		30,182	1	12,208	-
2250	負債準備－流動	六(十四)	50,944	2	30,839	1
2280	租賃負債－流動		14,162	1	12,382	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)	18,693	1	18,693	1
2399	其他流動負債－其他		2,839	-	4,834	-
21XX	**流動負債合計**		1,201,807	48	732,326	37
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十一)	109,357	4	128,050	7
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	119,161	5	98,496	5
2580	租賃負債－非流動		38,948	2	38,418	2
25XX	**非流動負債合計**		267,466	11	264,964	14
2XXX	**負債總計**		1,469,273	59	997,290	51
	權益					
	歸屬於母公司業主之權益					
	股本	六(十五)				
3110	普通股股本		282,765	11	282,765	15
	資本公積	六(十六)				
3200	資本公積		390,018	16	416,534	21
	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		74,952	3	70,500	4
3320	特別盈餘公積		23,637	1	25,577	1
3350	未分配盈餘		218,896	9	105,823	5
	其他權益	六(十八)				
3400	其他權益		84,413	3	37,827	2
3500	庫藏股票	六(十五)	(83,981)	(3)	-	-
31XX	**歸屬於母公司業主之權益合計**		990,700	40	939,026	48
36XX	**非控制權益**		15,267	1	15,869	1
3XXX	**權益總計**		1,005,967	41	954,895	49
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 2,475,240	100	$ 1,952,185	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

	項目	附註	110年度 金額	%	109年度 金額	%
4000	營業收入	六(十九)	$ 1,482,315	100	$ 877,331	100
5000	營業成本	六(五)(二十四)(二十五)及七	(978,554)	(66)	(616,404)	(70)
5900	營業毛利		503,761	34	260,927	30
	營業費用	六(二十四)(二十五)				
6100	推銷費用		(45,873)	(3)	(30,342)	(3)
6200	管理費用		(150,387)	(10)	(122,194)	(14)
6300	研究發展費用		(115,101)	(8)	(92,605)	(11)
6450	預期信用減損損失	十二(二)	(31,404)	(2)	(31,541)	(4)
6000	營業費用合計		(342,765)	(23)	(276,682)	(32)
6900	營業利益(損失)		160,996	11	(15,755)	(2)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(二十)	8,482	1	5,701	1
7010	其他收入	六(二十一)	45,762	3	88,881	10
7020	其他利益及損失	六(二十二)	(6,510)	-	(12,836)	(1)
7050	財務成本	六(二十三)	(8,602)	(1)	(7,538)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		39,132	3	74,208	9
7900	**稅前淨利**		200,128	14	58,453	7
7950	所得稅費用	六(二十六)	(43,224)	(3)	(23,185)	(3)
8200	**本期淨利**		$ 156,904	11	$ 35,268	4

（續次頁）

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

項目	附註	110年度 金額	%	109年度 金額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(二)(十八) $ 62,543	4	$ 65,773	8
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(十八)(二十六) (11,182)	(1)	(13,155)	(2)
8310	不重分類至損益之項目總額	51,361	3	52,618	6
	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八) (4,775)	-	10,787	1
8360	後續可能重分類至損益之項目總額	(4,775)	-	10,787	1
8300	**其他綜合損益(淨額)**	$ 46,586	3	$ 63,405	7
8500	**本期綜合損益總額**	$ 203,490	14	$ 98,673	11
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 157,506	11	$ 44,522	5
8620	非控制權益	(602)	-	(9,254)	(1)
	合計	$ 156,904	11	$ 35,268	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 204,092	14	$ 107,927	12
8720	非控制權益	(602)	-	(9,254)	(1)
	合計	$ 203,490	14	$ 98,673	11
	基本每股盈餘	六(二十七)			
9750	本期淨利	$ 5.84		$ 1.57	
	稀釋每股盈餘	六(二十七)			
9850	本期淨利	$ 5.78		$ 1.57	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益										
				保留盈餘			其他權益					
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
109年度												
109年1月1日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 61,957	$ 24,423	$ 155,827	($ 69,952)	$ 44,374	$ -	$ 915,928	$ -	$ 915,928
本期淨利		-	-	-	-	44,522	-	-	-	44,522	(9,254)	35,268
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	10,787	52,618	-	63,405	-	63,405
本期綜合損益總額		-	-	-	-	44,522	10,787	52,618	-	107,927	(9,254)	98,673
108年度盈餘指撥及分派：	六(十七)											
法定盈餘公積		-	-	8,543	-	(8,543)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	1,154	(1,154)	-	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(84,829)	-	-	-	(84,829)	-	(84,829)
非控制權益變動	六(二十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,123	25,123
109年12月31日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 70,500	$ 25,577	$ 105,823	($ 59,165)	$ 96,992	$ -	$ 939,026	$ 15,869	$ 954,895
110年度												
110年1月1日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 70,500	$ 25,577	$ 105,823	($ 59,165)	$ 96,992	$ -	$ 939,026	$ 15,869	$ 954,895
本期淨利		-	-	-	-	157,506	-	-	-	157,506	(602)	156,904
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	(4,775)	51,361	-	46,586	-	46,586
本期綜合損益總額		-	-	-	-	157,506	(4,775)	51,361	-	204,092	(602)	203,490
109年度盈餘指撥及分派：	六(十七)											
法定盈餘公積		-	-	4,452	-	(4,452)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉		-	-	-	(1,940)	1,940	-	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(40,729)	-	-	-	(40,729)	-	(40,729)
資本公積配發現金		-	(38,100)	-	-	-	-	-	-	(38,100)	-	(38,100)
買回庫藏股	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	(151,112)	(151,112)	-	(151,112)
庫藏股轉讓員工	六(十五)(十六)	-	11,584	-	-	(1,192)	-	-	67,131	77,523	-	77,523
110年12月31日餘額		$ 282,765	$ 390,018	$ 74,952	$ 23,637	$ 218,896	($ 63,940)	$ 148,353	($ 83,981)	$ 990,700	$ 15,267	$1,005,967

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	110年1月1日至12月31日	109年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 200,128	$ 58,453
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十四)	28,953	27,612
攤銷費用	六(二十四)	1,658	1,637
預期信用減損損失	十二(二)	31,404	31,541
利息費用	六(二十三)	8,602	7,538
利息收入	六(二十)	(8,482)	(5,701)
股利收入	六(二十一)	(4,711)	(1,880)
租賃修改利益	六(二十二)	(110)	(322)
廉價購買利益	六(二十一)	-	(30,893)
庫藏股轉讓員工酬勞成本	六(十三)	10,392	-
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	六(二十二)	101	1,312
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		(25,045)	5,728
應收帳款		(244,738)	(93,723)
其他應收款		2,169	(2,494)
存貨		(98,720)	(8,186)
預付款項		(4,951)	6,908
其他流動資產		(243)	(39)
其他非流動資產		1,237	(2,119)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		21,976	25,611
應付票據		8,682	-
應付帳款		86,036	99,365
應付帳款-關係人		5,088	-
其他應付款		51,338	(18,519)
其他應付款-關係人		827	-
負債準備		20,134	2,127
預收款項		1	1,329
其他流動負債		(1,992)	3,502
營運產生之現金流入		89,734	108,787
收取之利息		8,442	9,985
收取之股利		4,530	1,675
支付之利息		(8,549)	(7,519)
支付所得稅		(22,995)	(21,918)
營業活動之淨現金流入		71,162	91,010

（續次頁）

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	110年1月1日至12月31日	109年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		$ 135,929	$ 42,874
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(47,832)	(221,767)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	六(二)		
資產		(55,974)	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十九)	(5,612)	(39,018)
購置無形資產		(958)	(107)
存出保證金減少(增加)		5,417	(5,120)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十八)	-	(5,262)
投資活動之淨現金流入(流出)		30,970	(228,400)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(三十)	956,000	603,000
償還短期借款	六(三十)	(706,000)	(601,000)
舉借長期借款		-	68,000
償還長期借款	六(三十)	(18,693)	(15,293)
租賃本金償還	六(三十)	(12,907)	(12,292)
發放現金股利及資本公積配發現金	六(十七)	(78,829)	(84,829)
買回庫藏股	六(十五)	(151,112)	-
庫藏股轉讓員工	六(十五)	67,131	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		55,590	(42,414)
匯率影響數		1,523	1,263
本期現金及約當現金增加(減少)數		159,245	(178,541)
期初現金及約當現金餘額		356,779	535,320
期末現金及約當現金餘額		$ 516,024	$ 356,779

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司及子公司

合併財務報表附註

民國110年度及109年度

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

一、公司沿革

均華精密工業股份有限公司及子公司(以下簡稱「本集團」)。均華精密工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)設立於民國99年10月15日，並於民國100年2月15日開始營業，主要營業項目為從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售。民國100年3月1日，本公司以每股24.60元發行價格發行普通股17,000,000股予本集團之母公司均豪精密工業股份有限公司，受讓其原有半導體事業部門之相關事業暨相關長期股權投資。截至民國110年12月31日止，均豪精密工業股份有限公司持有本公司59.58%股權，均豪精密工業股份有限公司為本集團之最終母公司。

本公司股票自民國107年10月23日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國111年3月15日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國110年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第4號之修正「暫時豁免適用國際財務報導準則第9號之延長」	民國110年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報導準則第7號、國際財務報導準則第4號及國際財務報導準則第16號之第二階段修正「利率指標變革」	民國110年1月1日
國際財務報導準則第16號之修正「2021年6月30日後之新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	民國110年4月1日(註)

註：金管會允許提前於民國110年1月1日適用。

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 111 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之索引」	民國111年1月1日
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	民國111年1月1日
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約—履行合約之成本」	民國111年1月1日
2018-2020週期之年度改善	民國111年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本合併財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)編製。

(二)編製基礎

1.除下列重要項目外，本合併財務報告係按歷史成本編製：

按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

2.編製符合 IFRSs 之財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

(1)本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體)，當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告，於喪失控制之日起終止合併。

(2)集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本集團採用之政策一致。

(3)損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益；綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益，即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。

(4)對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列於權益。

(5)當集團喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其

他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為損益。

2.列入合併財務報告之子公司：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 110年12月31日	所持股權百分比 109年12月31日	說明
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.(KMC公司)	轉投資蘇州均華精密機械有限公司	100	100	
〃	GALLANT MICRO MACHINING (Malaysia) SDN. BHD.(GMMM公司)	半導體構裝機器及相關零件之進出口與買賣業務	100	100	
〃	祁昌(股)公司	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統	76.02	76.02	註1
KMC公司	蘇州均華精密機械有限公司	精密模具及其他零件之生產及銷售	100	100	
蘇州均華精密機械有限公司	昆山祁鴻電子銷售有限公司	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造	100	-	註2

註1：本集團於民國109年1月增加取得祁昌(股)公司之股權而累積持有其76.02%股權並取得控制力，自此其成為本公司之子公司 。

註2：本集團於民國110年5月取得昆山祁鴻電子銷售有限公司之全數股權而取得控制力，自此成為本公司之子公司。

3.未列入合併財務報告之子公司：無。

4.子公司會計期間不同之調整及處理方式：無。

5.重大限制：無。

6.對本集團具重大性之非控制權益之子公司：非控制權益不重大。

(四)外幣換算

本集團內每一個體之財務報告所列之項目，均係以該個體營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本集團之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1.外幣交易及餘額

(1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。

(2)外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。

(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益；屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目；屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。

(4)所有其他兌換損益在損益表之「其他利益及損失」列報。

2.國外營運機構之換算

功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體、關聯企業，其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣：

(1)表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率換算；

(2)表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算；及

(3)所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

(五)資產負債區分流動及非流動之分類標準

1.資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

(1)預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。

(2)主要為交易目的而持有者。

(3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。

(4)現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2.負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

(1)預期將於正常營業週期中清償者。

(2)主要為交易目的而持有者。

(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。

(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。

(七)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1.係指原始認列時作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資的公允價值變動列報於其他綜合損益。

2.本集團對於符合交易慣例之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日會計。

3.本集團於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續按公允價值衡量：

屬權益工具之公允價值變動認列於其他綜合損益，於除列時，先前認列於其他綜合損益之累積利益或損失後續不得重分類至損益，轉列至保留盈餘項下。當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本集團於損益認列股利收入。

(八)按攤銷後成本衡量之金融資產

1.係指同時符合下列條件者：

(1)在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。

(2)該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

2.本集團對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。

3.本集團於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。

4.本集團持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(九)應收帳款及票據

1.係指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。

2.屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本集團係以原始發票金額衡量。

(十)金融資產減損

本集團於每一資產負債表日，就透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按12個月預期信用損失金額衡量備抵損失;對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十一)金融資產之除列

當本集團對收取來自金融資產現金流量之合約權利失效時，將除列金融資產。

(十二)營業租賃(出租人)

營業租賃之租賃收益扣除給予承租人之任何誘因，於租賃期間內按直線法攤銷認列為當期損益。

(十三)存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。製成品及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用，惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除相關變動銷售費用後之餘額。

(十四)不動產、廠房及設備

1.不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

2.後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本集團，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。

3.不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，除土地不提折舊外，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。

4.本集團於每一財務年度結束日對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

房屋及設備	10 年 ～ 50 年
機器設備	3 年 ～ 8 年
運輸設備	5 年
辦公設備	3 年 ～ 8 年
租賃設備	2 年 ～ 3 年
其他設備	2 年 ～ 6 年

(十五)承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1.租賃資產於可供本集團使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。

2.租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本集團增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付包括：

固定給付，減除可收取之任何租賃誘因。

後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。

3.使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：

(1)租賃負債之原始衡量金額；
(2)於開始日或之前支付之任何租賃給付；
後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(十六)無形資產

無形資產主係電腦軟體，依直線法按估計耐用年限 1～5 年攤銷。

(十七)非金融資產減損

本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

(十八)借款

借款於原始認列時按公允價值扣除交易成本後之金額衡量，後續就扣除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額採有效利息法按攤銷後成本於借款期間內衡量。

(十九)應付帳款及票據

應付帳款及票據係在正常營業過程中自供應商取得商品或勞務而應支付之義務。於原始認列時按公允價值衡量，後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。惟屬未付息之短期應付帳款，因折現影響不重大，後續以原始發票金額衡量。

(二十)金融負債之除列

本集團於合約所載之義務履行、取消或到期時，除列金融負債。

(二十一)負債準備

負債準備(保固及售後服務)係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(二十二)員工福利

1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2.退休金

確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

3.離職福利

離職福利係於正常退休日前終止對員工之聘僱或當員工決定接受公司之福利邀約以換取聘僱之終止而提供之福利。本集團係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者時認列費用。不預期在資產負債表日後12個月全部清償之福利應予以折現。

4.員工酬勞及董事酬勞

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另以股票發放員工酬勞者，計算股數之基數為董事會決議日前一日收盤價。

(二十三)員工股份基礎給付

以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務，於既得期間認列為酬勞成本，並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整，直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。

(二十四)所得稅

1.所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。

2.本集團依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅，嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

3.遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於合併資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公

司產生之暫時性差異，本集團可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。

4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。

5. 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；當有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，且遞延所得稅資產及負債由同一稅捐機關課徵所得稅之同一納稅主體、或不同納稅主體產生但各主體意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將遞延所得稅資產及負債互抵。

(二十五)股本

普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。

(二十六)股利分配

分派予本集團股東之股利於本集團股東會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債。分派股票股利則認列為待分配股票股利，並於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十七)收入認列

1. 商品銷售

(1)本集團提供機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售，銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶，且本集團並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時。當產品被運送至指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生。

(2)銷售收入以合約價格認列。另因移轉所承諾之商品或服務予客戶與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者，因此本集團並未調整交易價格以反映貨幣時間價值。

(3)應收帳款於商品交付予客戶時認列，因自該時點起本集團對合約價款具無條件權利，僅須時間經過即可自客戶收取對價。

2.勞務收入

本集團提供技術服務。勞務收入於服務提供予客戶之服務期間內認列為收入。客戶依照所協議之付款時間表支付合約價款，當本集團已提供之服務超過客戶應付款時認列為合約資產，若客戶應付款超過本集團已提供之服務時則認列為合約負債。

(二十八)政府補助

政府補助於可合理確信企業將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，按公允價值認列。若政府補助之性質係補償本集團發生之費用，則在相關費用發生期間依有系統之基礎將政府補助認列為當期損益。

(二十九)企業合併

1.本集團採用收購法進行企業合併。合併對價根據所移轉之資產、所產生或承擔之負債及所發行之權益工具之公允價值計算，所移轉之對價包括或有對價約定所產生之任何資產和負債之公允價值。與收購有關之成本於發生時認列為費用。企業合併中所取得可辨認之資產及所承擔之負債，按收購日之公允價值衡量。本集團以個別收購交易為基準，非控制權益之組成部分屬現時所有權權益且其持有者有權於清算發生時按比例份額享有企業淨資產者，選擇按收購日公允價值或按非控制權益占被收購者可辨認淨資產之比例衡量；非控制權益之所有其他組成部分則按收購日公允價值衡量。

2.移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，若超過所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，於收購日認列為商譽；所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，若超過移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，該差額於收購日認列為當期損益。

(三十)營運部門

本集團營運部門資訊與提供給主要營運決策者之內部管理報告採一致之方式報導。主要營運決策者負責分配資源予營運部門並評估其績效，經辨識本集團之主要營運決策者為董事長。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團編製本合併財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計及假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一)會計政策採用之重要判斷

無。

(二)重要會計估計及假設

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本集團必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。由於科技快速變遷，本集團評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

民國 110 年 12 月 31 日，本集團存貨之帳面金額為$343,530。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	110年12月31日	109年12月31日
庫存現金及週轉金	$ 158	$ 170
活期存款	515,866	356,609
合計	$ 516,024	$ 356,779

1. 本集團往來之金融機構信用品質良好，且本集團與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2. 因履約擔保及關稅保證用途受限之約當現金，帳列於「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」，請詳附註八之說明。

(二)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

項目	110年12月31日	109年12月31日
非流動項目：		
權益工具		
上市櫃公司股票	$ 55,974	$ -
非上市、上櫃、興櫃股票	36,431	36,431
評價調整	183,784	121,241
合計	$ 276,189	$ 157,672

1.本集團選擇將策略性投資之上市櫃及非上市櫃公司股票分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，該等投資於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之公允價值分別為$276,189 及$157,672。

2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產認列於損益及綜合損益之明細如下：

	110年度	109年度
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		
認列於其他綜合損益之公允價值變動	$ 62,543	$ 65,773
認列於損益之股利收入於本期期末仍持有者	$ 4,711	$ 1,880

3.本集團未有將透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產提供質押之情形。

4.本集團投資金融工具之情形，請詳附表三。

(三)按攤銷後成本衡量之金融資產

項目	110年12月31日	109年12月31日
流動項目：		
超過三個月之定期存款	$ 281,752	$ 367,094
質押擔保之定期存款	-	5,690
小計	$ 281,752	$ 372,784
非流動項目：		
質押擔保之定期存款	6,259	6,208
合計	$ 288,011	$ 378,992

1.本集團往來之金融機構信用品質良好。

2.本集團於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日按攤銷後成本衡量之金融資產提供作為質押擔保之情形請詳附註八。

3.相關按攤銷後成本衡量之金融資產信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(四)應收票據及帳款

	110年12月31日	109年12月31日
應收票據	$ 39,362	$ 14,401
應收帳款	$ 638,956	$ 390,975
減：備抵損失	(74,157)	(42,800)
	$ 564,799	$ 348,175

1.應收帳款及應收票據之帳齡分析如下：

	110年12月31日		109年12月31日	
	應收帳款	應收票據	應收帳款	應收票據
未逾期	$ 479,507	$ 39,362	$ 308,889	$ 14,401
1-90天	53,679	-	24,961	-
91-120天	15,016	-	7,196	-
120天以上	90,754	-	49,929	-
	$ 638,956	$ 39,362	$ 390,975	$ 14,401

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2.民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之應收帳款及應收票據餘額均為客戶合約所產生，另於民國 109 年 1 月 1 日客戶合約之應收款餘額為$255,514。

3.在不考慮所持有之擔保品或其他信用增加之情況下，最能代表本集團應收票據於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為$39,362 及$14,401；最能代表本集團應收帳款於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日信用風險之最大暴險金額分別為$564,799 及$348,175。

4.本集團之應收帳款及應收票據並未持有任何客戶提供的擔保品。

5.相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(五)存貨

	110年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原料	$ 81,405	($ 11,729)	$ 69,676
在製品	234,340	(74,584)	159,756
製成品	178,467	(73,891)	104,576
在途存貨	9,522	-	9,522
合計	$ 503,734	($ 160,204)	$ 343,530

	109年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原料	$ 46,870	($ 10,827)	$ 36,043
在製品	202,161	(76,541)	125,620
製成品	142,645	(63,867)	78,778
在途存貨	2,847	-	2,847
合計	$ 394,523	($ 151,235)	$ 243,288

本集團當期認列為費損之存貨成本：

	110年度	109年度
已出售存貨成本	$ 968,613	$ 539,914
存貨跌價損失	9,090	75,410
報廢損失	851	1,080
	$ 978,554	$ 616,404

（以下空白）

（六）不動產、廠房及設備

	土地	房屋及建築	機器設備	辦公設備	運輸設備	租賃改良	其他	合計
110年1月1日								
成本	$ 134,686	$ 131,663	$ 92,290	$ 20,196	$ 14,269	$ 37,888	$ 16,540	$ 447,532
累計折舊及減損	-	(8,825)	(75,615)	(13,004)	(11,167)	(3,193)	(7,657)	(119,461)
	$ 134,686	$ 122,838	$ 16,675	$ 7,192	$ 3,102	$ 34,695	$ 8,883	$ 328,071
110年								
1月1日	$ 134,686	$ 122,838	$ 16,675	$ 7,192	$ 3,102	$ 34,695	$ 8,883	$ 328,071
企業合併取得	-	-	-	28	43	-	-	71
增添	-	-	461	3,019	625	2,392	329	6,826
處分	-	-	(6)	(81)	(14)	-	-	(101)
重分類	-	-	-	-	-	-	(2,042)	(2,042)
折舊費用	-	(2,692)	(2,830)	(2,983)	(1,156)	(4,111)	(1,689)	(15,461)
淨兌換差額	-	(77)	(92)	(24)	(9)	(259)	(6)	(467)
12月31日	$ 134,686	$ 120,069	$ 14,208	$ 7,151	$ 2,591	$ 32,717	$ 5,475	$ 316,897
110年12月31日								
成本	$ 134,686	$ 131,555	$ 90,173	$ 21,471	$ 14,821	$ 39,470	$ 14,778	$ 446,954
累計折舊及減損	-	(11,486)	(75,965)	(14,320)	(12,230)	(6,753)	(9,303)	(130,057)
	$ 134,686	$ 120,069	$ 14,208	$ 7,151	$ 2,591	$ 32,717	$ 5,475	$ 316,897

（調　整　後）	土地	房屋及建築	機器設備	辦公設備	運輸設備	租賃改良	其他	合計
109年1月1日								
成本	$ 39,131	$ 120,987	$ 99,907	$ 19,945	$ 14,175	$ 3,514	$ 7,225	$ 304,884
累計折舊及減損	-	(6,024)	(80,488)	(12,047)	(9,459)	(2,922)	(6,013)	(116,953)
	$ 39,131	$ 114,963	$ 19,419	$ 7,898	$ 4,716	$ 592	$ 1,212	$ 187,931
109年								
1月1日	$ 39,131	$ 114,963	$ 19,419	$ 7,898	$ 4,716	$ 592	$ 1,212	$ 187,931
增添	-	-	1,649	1,682	41	35,174	329	38,875
企業合併取得	95,555	10,736	4,002	387	-	162	3,945	114,787
處分	-	-	(1,215)	(80)	(3)	-	(14)	(1,312)
重分類	-	-	-	-	-	-	5,081	5,081
折舊費用	-	(2,816)	(3,847)	(2,650)	(1,664)	(1,817)	(1,672)	(14,466)
處分子公司轉出數	-	-	(3,517)	(99)	-	(162)	(11)	(3,789)
淨兌換差額	-	(45)	184	54	12	746	13	964
12月31日	$ 134,686	$ 122,838	$ 16,675	$ 7,192	$ 3,102	$ 34,695	$ 8,883	$ 328,071
109年12月31日								
成本	$ 134,686	$ 131,663	$ 92,290	$ 19,956	$ 14,269	$ 37,888	$ 16,540	$ 447,292
累計折舊及減損	-	(8,825)	(75,615)	(12,764)	(11,167)	(3,193)	(7,657)	(119,221)
	$ 134,686	$ 122,838	$ 16,675	$ 7,192	$ 3,102	$ 34,695	$ 8,883	$ 328,071

1.民國 110 年及 109 年度不動產、廠房及設備借款成本資本化金額皆為$0。

2.本集團房屋及建築之重大組成部分包括廠房裝修工程及建物，按 10 年至 50 年提列折舊。

3.以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

4.本集團之不動產、廠房及設備皆為供自用。

(七)租賃交易－承租人

1.本集團租賃之標的資產包括建物，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。

2.本集團承租之房屋(會議室)之租賃期間不超過 12 個月，及承租屬低價值之標的資產為生財器具(影印機)。

3.使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	110年12月31日 帳面金額	109年12月31日 帳面金額
房屋	$ 51,495	$ 49,660

	110年度 折舊費用	109年度 折舊費用
房屋	$ 13,492	$ 13,146

4.本集團於民國 110 年及 109 年度使用權資產之增添分別為$15,604 及$51,278。

5.與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	110年度	109年度
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 2,222	$ 2,533
屬短期租賃合約之費用	3,822	4,966
屬低價值資產租賃之費用	269	187

6.本集團於民國 110 年及 109 年度租賃現金流出總額分別為$19,220 及$19,978。

(八)短期借款

借款性質	110年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 520,000	0.70%~1.20%	無

借款性質	109年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 270,000	0.63%~1.34%	無

(九)應付帳款

	110年12月31日	109年12月31日
應付帳款-一般廠商	$ 304,870	$ 223,153
暫估應付帳款	18,721	8,657
	$ 323,591	$ 231,810

(十)其他應付款

	110年12月31日	109年12月31日
應付薪資	$ 63,202	$ 47,875
應付員工及董事酬勞	32,738	19,864
應付設備款	1,242	28
其他	47,214	23,308
	$ 144,396	$ 91,075

(十一)長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	110年12月31日
長期銀行借款				
抵押借款	自106年06月14日至121年06月14日，並按月付息，還本寬限期為1年，1年後本金按月平均攤還。	1.18%	註	$ 64,500
抵押借款	自106年07月13日至111年07月13日，並按月付息，本金分8期攤還，自108年1月13日起攤還第一期，之後每6個月攤還。	1.05%	註	5,750
抵押借款	自109年06月08日至119年6月8日，並按月付息，本金分40期攤還，自民國109年09月08日起攤還第一期，之後每3個月攤還。	1.27%	註	57,800
				128,050
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(18,693)
				$ 109,357

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	109年12月31日
長期銀行借款				
抵押借款	自106年06月14日至121年06月14日，並按月付息，還本寬限期為1年，1年後本金按月平均攤還。	1.18%	註	$ 70,643
抵押借款	自106年07月13日至111年07月13日，並按月付息，本金分8期攤還，自108年1月13日起攤還第一期，之後每6個月攤還。	1.05%	註	11,500
抵押借款	自109年06月08日至119年6月8日，並按月付息，本金分40期攤還，自民國109年09月08日起攤還第一期，之後每3個月攤還。	1.27%	註	64,600
				146,743
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(18,693)
				$ 128,050

註：提供長期借款之擔保品，請詳附註八說明。

(十二)退休金

1. 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。
2. 大陸子公司-蘇州均華精密機械有限公司及昆山祁鴻電子銷售有限公司按中華人民共和國政府規定之養老保險制度每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金，其提撥比率為 10%~20%。每位員工之退休金由政府管理統籌安排。
3. 民國 110 年及 109 年度，本集團依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$14,915 及$8,304。
4. 民國 109 年 2 月至 12 月間，因新冠肺炎疫情影響，中國人力資源社會保障部公告，免徵部分養老保險金，金額計$5,159。

(十三)股份基礎給付

1.民國 110 年度，本集團之股份基礎給付協議如下：

協議之類型	給與日	給與數量	合約期間	既得條件
庫藏股票轉讓予員工	110.11.3	805,000	-	立即既得

2.本公司庫藏股票轉讓員工之公允價值如下：

協議之類型	給與日	股價(元)	履約價格	每單位酬勞成本(元)
庫藏股票轉讓予員工	110.11.3	91.0	78.09	12.91

3.股份基礎給付交易產生之費用如下：

	110年度	109年度
權益交割	$ 10,392	$ -

(十四)負債準備

	110年	109年
1月1日餘額	$ 30,839	$ 28,391
本期新增數	87,997	51,311
本期使用數	(67,863)	(49,184)
企業合併取得	-	248
匯率影響數	(29)	73
12月31日餘額	$ 50,944	$ 30,839

負債準備係本集團考量可能產生之裝機及售後服務保固而估列的金額。

(十五)股本

1.民國 110 年 12 月 31 日，本公司額定資本額為$300,000，分為 30,000 仟股，實收資本額為$282,765，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

單位：股

	110年	109年
1月1日	$ 28,276,500	$ 28,276,500
購入庫藏股	(2,000,000)	-
庫藏股票轉讓予員工	865,000	-
12月31日	$ 27,141,500	$ 28,276,500

2.庫藏股

(1)股份收回原因及其數量:

		110年12月31日	
持有股份之公司名稱	收回原因	股數(仟股)	帳面金額
本公司	供轉讓股份予員工	1,135	$ 83,981

(2)證券交易法規定公司對買回發行在外股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十，收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積金額。

(3)本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前亦不得享有股東權利。

(4)依證券交易法規定，因供轉讓股份予員工所買回之股份，應於買回之日起五年內將其轉讓，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記銷除股份。而為維護公司信用及股東權益所買回股份，應於買回之日起六個月內辦理變更登記銷除股份。

(5)本公司為供轉讓股份予員工，分別於民國 110 年 1 月 19 日、110 年 3 月 12 日及 110 年 5 月 4 日，經董事會決議通過買回公司股份分別為 500 仟股、500 仟股及 1,000 仟股，上述買回之股份將全數轉讓予員工。截至民國 110 年 12 月 31 日止，本公司累積買回股權為 2,000 仟股。

(6)民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日庫藏股轉讓予本公司員工股數 805 仟股，其員工酬勞成本及轉讓金額分別為$10,392 及$62,863；民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日庫藏股轉讓予母公司員工股數 60 仟股，其盈餘分配及轉讓金額分別為$1,192 及$4,268。前述金額高於庫藏股帳面金額，故差額認列庫藏股交易所產生之資本公積。

(十六)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，得按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	110年		
	發行溢價	庫藏股票交易	合計
1月1日	$ 416,534	$ -	$ 416,534
庫藏股轉讓	-	11,584	11,584
資本公積配發現金	(38,100)	-	(38,100)
12月31日	$ 378,434	$ 11,584	$ 390,018

	109年度		
	發行溢價	庫藏股票交易	合計
1月1日(12月31日同)	$ 416,534	$ -	$ 416,534

(十七)保留盈餘

1.依本公司章程規定，公司當年度決算後如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時不在此限，再依需要提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額加計以往累積未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

股利分派時其中現金股利分配之比例以不低於股利總額百分之十。

2.法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之，惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

3.(1)本公司分派盈餘時，依法令規定須就當年度資產負債表日之其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積始得分派，嗣後其他權益項目借方餘額迴轉時，迴轉金額得列入可供分派盈餘中。

(2)首次採用 IFRSs 時，民國 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函提列之特別盈餘公積，本公司於嗣後使用、處分或重分類相關資產時，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉。

4.本公司分別於民國 110 年 7 月 2 日及民國 109 年 6 月 23 日股東會決議之民國 109 年度及 108 年度盈餘分配案如下：

	109年度		108年度	
	金額	每股股利(元)	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	$ 4,452	$ -	$ 8,543	$ -
特別盈餘公積(迴轉)提列	(1,940)	-	1,154	-
現金股利	40,729	1.55	84,829	3.00
合計	$ 43,241	$ 1.55	$ 94,526	$ 3.00

5.本公司於民國 110 年 7 月 2 日經股東會決議通過以資本公積按股東持有股份之比例發放現金$38,100(每股 1.45 元)。

6.民國 111 年 3 月 15 日經經董事會提議對民國 110 年度之盈餘分派每普通股股利 5 元，股利總計$135,708。

(十八)其他權益項目

	110年		
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計
1月1日	$ 96,992	($ 59,165)	$ 37,827
評價調整-集團	62,543	-	62,543
評價調整之稅額	(11,182)	-	(11,182)
外幣換算差異數：			
-集團	-	(4,775)	(4,775)
12月31日	$ 148,353	($ 63,940)	$ 84,413

	109年		
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計
1月1日	$ 44,374	($ 69,952)	($ 25,578)
評價調整-集團	65,773	-	65,773
評價調整之稅額	(13,155)	-	(13,155)
外幣換算差異數：			
-集團	-	10,787	10,787
12月31日	$ 96,992	($ 59,165)	$ 37,827

(十九)營業收入

	110年度	109年度
客戶合約之收入	$ 1,482,315	$ 877,331

1.客戶合約收入之細分

本集團之收入源於提供隨時間逐步移轉及於某一時點移轉之商品及勞務，收入可細分為下列地理區域：

110年度	台灣	中國大陸	其他地區	合計
部門收入	$ 766,070	$ 843,337	$ 93,413	$1,702,820
內部部門交易之收入	(62,581)	(157,857)	(67)	(220,505)
外部客戶合約收入	$ 703,489	$ 685,480	$ 93,346	$1,482,315
收入認列時點				
於某一時點認列之收入	$ 693,736	$ 684,758	$ 92,071	$1,470,565
隨時間逐步認列之收入	9,753	722	1,275	11,750
	$ 703,489	$ 685,480	$ 93,346	$1,482,315

109年度	台灣	中國大陸	其他地區	合計
部門收入	$ 537,647	$ 453,862	$ 58,488	$1,049,997
內部部門交易之收入	(95,995)	(76,671)	-	(172,666)
外部客戶合約收入	$ 441,652	$ 377,191	$ 58,488	$ 877,331
收入認列時點				
於某一時點認列之收入	$ 423,579	$ 374,694	$ 57,273	$ 855,546
隨時間逐步認列之收入	18,073	2,497	1,215	21,785
	$ 441,652	$ 377,191	$ 58,488	$ 877,331

2.合約負債

本集團認列客戶合約收入相關之合約負債如下：

	110年12月31日	109年12月31日	109年1月1日
合約負債：			
合約負債-訂金	$ 82,272	$ 60,327	$ 33,140

3.期初合約負債本期認列收入

	110年度	109年度
合約負債期初餘額本期認列收入		
訂金	$ 57,962	$ 3,236
合計	$ 57,962	$ 3,236

(二十)利息收入

	110年度	109年度
銀行存款利息	$ 8,482	$ 5,701

(二十一)其他收入

	110年度	109年度
租金收入	$ 3,761	$ 396
股利收入	4,711	1,880
廉價購買利益	-	30,893
政府補助收入(註)	34,148	27,164
其他收入－其他	3,142	28,548
	$ 45,762	$ 88,881

註：政府補助收入係經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼以及執行經濟部產業升級創新輔導計畫等科專補助收入。

(二十二)其他利益及損失

	110年度	109年度
處分不動產、廠房及設備損失	($ 101)	($ 1,312)
租賃修改利益	110	322
外幣兌換損失	(6,519)	(11,471)
其他	-	(375)
	($ 6,510)	($ 12,836)

(二十三)財務成本

	110年度	109年度
利息費用	$ 8,602	$ 7,538

(二十四)費用性質之額外資訊

	110年度	109年度
員工福利費用	$ 331,914	$ 272,498
不動產、廠房及設備折舊費用	$ 15,461	$ 14,466
使用權資產折舊費用	$ 13,492	$ 13,146
無形資產攤銷費用	$ 1,658	$ 1,637

(二十五)員工福利費用

	110年度	109年度
薪資費用	$ 285,232	$ 233,066
勞健保費用	22,351	21,317
退休金費用	14,915	8,304
其他用人費用	9,416	9,811
	$ 331,914	$ 272,498

1.依本公司章程規定，本公司應以當年度獲利狀況不低於 1%且不高於 15%分派員工酬勞及不高於 3%分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本公司民國 110 年及 109 年度員工酬勞估列金額分別為$26,275 及$5,778；董事酬勞估列金額分別為$5,255 及$1,155，前述金額帳列薪資費用科目，係依照章程規定估列。

民國 110 年係依截至當期止之獲利情況，依公司章程規定估列。董事會決議實際配發金額一致，其中員工酬勞將採現金方式發放。

本公司於民國 110 年 3 月 12 日董事會決議通過之民國 109 年度員工現金酬勞$5,778 及董事酬勞$1,155，與民國 109 年度財務報告估列之員工酬勞及董事酬勞金額一致。

本公司董事會通過之員工及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十六)所得稅

1.所得稅費用

(1)所得稅費用組成部分：

	110年度	109年度
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	$ 42,947	$ 25,393
未分配盈餘加徵	64	-
以前年度所得稅(高)低估數	(2,038)	562
當期所得稅總額	40,973	25,955
遞延所得稅：		
暫時性差異之原始產生及迴轉	2,251	(2,770)
遞延所得稅總額	2,251	(2,770)
所得稅費用	$ 43,224	$ 23,185

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額：

	110年度	109年度
透過其他綜合損益按公允價值變動之金融資產公允價值變動	($ 11,182)	($ 13,155)

2.所得稅費用與會計利潤關係

	110年度	109年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	$ 46,263	$ 17,231
稅法規定剔除項目之所得稅影響數	382	5,941
稅法規定應調整項目之所得稅影響數	(1,447)	-
遞延所得稅資產可實現性評估變動	173	(359)
以前年度所得稅(高)低估數	(2,038)	562
大陸來源所得已繳納之所得稅	(173)	(190)
未分配盈餘加徵	64	-
所得稅費用	$ 43,224	$ 23,185

3.因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	110年				
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	企業合併	12月31日
暫時性差異：					
遞延所得稅資產:					
備抵損失超限數	$ 2,784	$ 3,181	$ -	$ -	$ 5,965
備抵存貨跌價及呆滯	24,165	620	-	-	24,785
保固準備	5,397	3,863	-	-	9,260
其他	1,437	(432)	-	-	1,005
小計	33,783	7,232	-	-	41,015
遞延所得稅負債:					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(24,249)	-	(11,182)	-	(35,431)
國外轉投資公司之投資收益	(62,275)	(9,483)	-	-	(71,758)
廉價購買利益	(6,179)	-	-	-	(6,179)
土地增值稅	(5,793)	-	-	-	(5,793)
小計	(98,496)	(9,483)	(11,182)	-	(119,161)
合計	($ 64,713)	($ 2,251)	($ 11,182)	$ -	($ 78,146)

	109年				
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	企業合併	12月31日
暫時性差異：					
遞延所得稅資產:					
備抵損失超限數	$ 696	$ 2,088	$ -	$ -	$ 2,784
備抵存貨跌價及呆滯	14,005	10,160	-	-	24,165
保固準備	5,223	174	-	-	5,397
其他	1,173	264	-	-	1,437
小計	21,097	12,686	-	-	33,783
遞延所得稅負債:					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(11,094)	-	(13,155)	-	(24,249)
國外轉投資公司之投資收益	(58,538)	(3,737)	-	-	(62,275)
廉價購買利益	-	(6,179)	-	-	(6,179)
土地增值稅	-	-	-	(5,793)	(5,793)
小計	(69,632)	(9,916)	(13,155)	(5,793)	(98,496)
合計	($ 48,535)	$ 2,770	($ 13,155)	($ 5,793)	($ 64,713)

4.本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國108年度。

(二十七)每股盈餘

	110年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘（元）
基本每股盈餘			
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	$ 157,506	26,965	$ 5.84
稀釋每股盈餘			
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	262	
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 157,506	27,227	$ 5.78

	109年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘（元）
基本每股盈餘			
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	$ 44,522	28,276	$ 1.57
稀釋每股盈餘			
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	98	
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 44,522	28,374	$ 1.57

(二十八)企業合併

1.本集團於民國109年1月3日以現金$23,672購入祁昌股份有限公司33.82%股權，至民國109年12月31日共持有76.02%股權，並取得對祁昌股份有限公司之控制，該公司之主要營業項目為線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統之販售。本集團預期收購後可加強在此等市場之地位，並預期透過經濟規模降低成本。

2.收購祁昌股份有限公司所支付之對價、所取得之資產和承擔之負債在收購日之公允價值，以及在收購日非控制權益之資訊如下：

	併購日
收購對價	
現金	$ 23,672
先前已持有祁昌(股)公司之權益於收購日之公允價值	25,443
非控制權益	25,238
	74,353
取得可辨認資產及承擔負債之公允價值	
現金	18,410
應收帳款	72,491
其他應收款	6,911
存貨	42,737
預付款項	14,374
不動產、廠房及設備	114,787
其他非流動資產	690
銀行借款	(76,000)
應付帳款	(27,417)
其他應付款	(54,512)
負債準備	(248)
預收款項	(576)

	併購日
取得可辨認資產及承擔負債之公允價值	
其他流動負債	($ 118)
遞延所得稅負債	(5,793)
子公司非控制權益	(490)
可辨認淨資產淨額	105,246
廉價購買利益	($ 30,893)

3. 非控制權益係以被收購者可辨認資產淨額按非控制權益比例衡量之。

4. 此企業合併交易主係因被收購公司之不動產及廠房公允價值大於其帳面價值，故產生廉價購買利益$30,893。

5. 本集團自民國 109 年 1 月 3 日合併祁昌股份有限公司起，祁昌股份有限公司貢獻之營業收入及稅前淨損分別為$59,457 及$39,071。若假設祁昌股份有限公司自民國 109 年 1 月 1 日即已納入合併，則本集團之營業收入及稅前淨損將分別增加為$59,457 及$39,071。

6. 取得之可辨認淨資產於民國 109 年 1 月 3 日之公允價值原係以暫訂金額評估。該等淨資產之公允價值於衡量期間結束後業經確定如上。

(二十九)現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動：

	110年度	109年度
購置不動產、廠房及設備	$ 6,826	$ 38,875
加：期初應付設備款	28	171
減：期末應付設備款	(1,242)	(28)
本期支付現金	$ 5,612	$ 39,018

(三十)來自籌資活動之負債之變動

	短期借款	長期借款	租賃負債	來自籌資活動之負債總額
110年1月1日	$ 270,000	$ 146,743	$ 50,800	$ 467,543
籌資現金流量之變動	250,000	(18,693)	(12,907)	218,400
利息費用	-	-	2,222	2,222
支付之利息	-	-	(2,222)	(2,222)
租賃新增	-	-	15,604	15,604
租賃變動影響數	-	-	(110)	(110)
其他非現金之變動	-	-	(277)	(277)
110年12月31日	$ 520,000	$ 128,050	$ 53,110	$ 701,160

	短期借款	長期借款	租賃負債	來自籌資活動之負債總額
109年1月1日	$ 200,000	$ 94,036	$ 25,325	$ 319,361
籌資現金流量之變動	2,000	52,707	(12,292)	42,415
利息費用	-	-	2,533	2,533
支付之利息	-	-	(2,533)	(2,533)
取得子公司之變動	76,000	-	-	76,000
處分子公司之變動	(8,000)	-	-	(8,000)
租賃新增	-	-	-	-
租賃變動影響數	-	-	37,343	37,343
其他非現金之變動	-	-	424	424
109年12月31日	$ 270,000	$ 146,743	$ 50,800	$ 467,543

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司由均豪精密工業股份有限公司(在台灣註冊成立)控制，其擁有本公司59.58%股份，其餘40.42%則被大眾持有。本公司之最終母公司及最終控制者均為均豪精密工業股份有限公司。

(二)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本集團關係
均豪精密工業(股)公司	本公司之最終母公司

(三)與關係人間之重大交易事項

1.進貨

	110年度	109年度
商品購買：		
最終母公司	$ 11,380	$ -

商品及勞務係按一般商業條款和條件向購買。

2.應付關係人款項

	110年12月31日	109年12月31日
應付帳款：		
最終母公司	$ 5,061	$ -
其他應付款-其他：		
最終母公司	$ 985	$ 158

3.其他交易

	110年度		109年度	
	項目	金額	項目	金額
最終母公司	什項費用	$ 3,506	什項費用	$ 1,707

(四)主要管理階層薪酬資訊

	110年度	109年度
薪資及其他短期員工福利	$ 39,405	$ 20,992
退職後福利	628	581
總計	$ 40,033	$ 21,573

八、質押之資產

本集團之資產提供擔保明細如下：

資產名稱	帳面價值 110年12月31日	帳面價值 109年12月31日	擔保用途
定期存款(表列「按攤銷後成本衡量之金融資產-流動」)	$ -	$ 5,690	履約保證
定期存款(表列「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」)	6,259	6,208	履約保證及關稅擔保
不動產、廠房及設備	150,450	152,735	長期借款

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

無。

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

請詳六(十七)。

十二、其他

(一)資本管理

本集團之資本管理目標，係為保障集團能繼續經營，維持最佳資本結構以降低資金成本，並為股東提供報酬。為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付予股東之股利金額、退還資本予股東、發行新股或出售資產以降低債務。本集團利用負債資本比率以監控其資本，該比率係按債務淨額除以資本總額計算。債務淨額之計算為總借款(包括合併資產負債表所列報之「流動及非流動借款」)扣除現金及約當現金。資本總額之計算為合併資產負債表所列報之「權益」加上債務淨額。

本集團於民國 110 年度之策略維持與民國 109 年度相同，均係致力將負債資本比率維持至合理之風險水準。於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日，本集團之負債資本比率如下：

	110年12月31日	109年12月31日
總借款	$ 648,050	$ 416,743
減：現金及約當現金	(516,024)	(356,779)
債務淨額	132,026	59,964
總權益	1,005,967	954,895
總資本	1,137,993	1,014,859
負債資本比率	11.60%	5.91%

(二)金融工具

1.金融工具之種類

	110年12月31日	109年12月31日
金融資產		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
選擇指定之權益工具投資	$ 276,189	$ 157,672
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	516,024	356,779
按攤銷後成本衡量之金融資產	288,011	378,992
應收票據	39,362	14,401
應收帳款	564,799	348,175
其他應收款	3,858	5,549
存出保證金	1,665	7,132
	$ 1,689,908	$ 1,268,700

	110年12月31日	109年12月31日
金融負債		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	$ 520,000	$ 270,000
應付票據	8,682	-
應付帳款(包含關係人)	328,652	231,810
其他應付款(包含關係人)	145,381	91,233
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	128,050	146,743
	$ 1,130,765	$ 739,786
租賃負債	$ 53,110	$ 50,800

2.風險管理政策

(1)本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、利率風險、及價格風險)、信用風險及流動性風險。本集團整體風險管理政策著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對本集團財務狀況及財務績效之潛在不利影響。

(2)風險管理工作由本集團財務部按照董事會核准之政策執行。本集團財務部透過與集團營運單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則，亦對特定範圍與事項提供書面政策，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。

3.重大財務風險之性質及程度

(1)市場風險

匯率風險

A.本集團係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元、日幣及人民幣。相關匯率風險來自未來之商業交易、已認列之資產與負債，及對國外營運機構之淨投資。

B.本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。集團內各公司應透過集團財務部就其整體匯率風險進行避險。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。

C.本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司及部分子公司之功能性貨幣為新台幣、部分子公司之功能性貨幣為人民幣及馬幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	110年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 17,471	27.68	$ 483,586
美金：人民幣	1,194	6.372	33,050
人民幣：新台幣	2,569	4.344	11,159
非貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 7,716	27.68	$ 213,582
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 1,689	27.68	$ 46,748
非貨幣性項目:無			

	109年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 6,892	28.48	$ 196,295
美金：人民幣	1,605	6.5067	45,720
人民幣：新台幣	5,259	4.377	23,020
非貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 5,536	28.48	$ 157,672
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 114	28.48	$ 3,259
非貨幣性項目:無			

D.本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國110年及109年度認列之全部兌換利益(損失)(含已實現及未實現)彙總金額分別為($6,519)及($11,471)。

E.本集團因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

	110年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	損益影響	影響綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 4,836	$ -
美金：人民幣	1%	331	-
人民幣：新台幣	1%	112	-
非貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	-	2,136
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 467	$ -

	109年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	損益影響	影響綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,963	$ -
美金：人民幣	1%	457	-
人民幣：新台幣	1%	230	-
非貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	-	1,577
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 33	$ -

價格風險

本集團暴露於價格風險的權益工具，係所持有帳列於透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。對民國110年及109年度其他綜合損益之影響因分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之權益工具之利益或損失將分別增加或減少$2,762及$1,577。

現金流量及公允價值利率風險

本集團之利率風險來自短期及部分中長期借款。按固定利率發行之借款則使本集團承受公允價值利率風險。民國 110 年及 109 年度，本集團按浮動利率計算之借款係以新台幣計價，當市場利率每增加 1%，本集團將增加利息費用分別為$1,281 及$1,467。

(2)信用風險

A. 信用風險係本集團因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本集團財務損失之風險。本集團依內部明定之授信政策，集團內各營運個體於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須就其每一新客戶進行管理及新用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係董事會依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。主要信用風險來自現金及約當現金，及存放於銀行與金融機構之存款，亦有來自客戶之信用風險，並包括尚未收現之應收帳款及已承諾之交易。本集團評估並選擇信用卓著之金融機構為往來對象。

B. 於民國 110 年及 109 年度，並無超出信用限額之情事，且管理階層不預期會受交易對手不履約而產生任何重大損失。

C. 本集團採用 IFRS 9 提供以下前提假設，作為判斷自原始認列後金融工具之信用風險是否有顯著增加之依據：
當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加。

D. 本集團視合約款項按約定之支付條款逾期情況，視為已發生違約。

E. 本集團用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：
(A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；
(B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；
(C)發行人延滯或不償付利息或本金；
(D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。

F. 本集團經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，惟本集團仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

G. 本集團按客戶信用評等之特性將對客戶之應收帳款分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。

H.本集團納入對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款的備抵損失，民國110年及109年12月31日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期1~90天	逾期91~120天	逾期120天以上	合計
110年12月31日					
預期損失率	0.01%~0.32%	0.01%~7.02%	0.01%~12.71%	0.04%~100%	
帳面價值總額	$ 479,507	$ 53,679	$ 15,016	$ 90,754	$ 638,956
備抵損失	$ 6,874	$ 2,372	$ 1,887	$ 63,024	$ 74,157

	未逾期	逾期1~90天	逾期91~120天	逾期120天以上	合計
109年12月31日					
預期損失率	0.01%~0.25%	0.01%~6.12%	0.12%~11.06%	0.22%~100%	
帳面價值總額	$ 308,889	$ 24,961	$ 7,196	$ 49,929	$ 390,975
備抵損失	$ 543	$ 602	$ 135	$ 41,520	$ 42,800

I.本集團採簡化作法之應收帳款備抵損失變動表如下：

	110年
	應收帳款
1月1日	$ 42,800
提列減損損失	31,404
匯率影響數	(47)
12月31日	$ 74,157

	109年
	應收帳款
1月1日	$ 11,379
提列減損損失	37,437
減損損失迴轉	(5,896)
因無法收回而沖銷之款項	(239)
匯率影響數	119
12月31日	$ 42,800

J.本集團帳列按攤銷後成本，信用風險評等等級資訊如下：

	110年12月31日			
	按地區別	信用風險已顯著增加者	已信用減損者	合計
按攤銷後成本衡量之金融資產				
群組1	$ 6,259	$ -	$ -	$ 6,259
群組2	280,699	-	-	280,699
群組3	1,053	-	-	1,053
	$ 288,011	$ -	$ -	$ 288,011

	109年12月31日			
	按地區別	信用風險已顯著增加者	已信用減損者	合計
按攤銷後成本衡量之金融資產				
群組1	$ 11,898	$ -	$ -	$ 11,898
群組2	365,968	-	-	365,968
群組3	1,126	-	-	1,126
	$ 378,992	$ -	$ -	$ 378,992

群組1：台灣銀行。

群組2：大陸銀行。

群組3：其他地區銀行。

(3)流動性風險

A.現金流量預測是由集團內各營運個體執行，並由集團財務部予以彙總。集團財務部監控集團流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要。

B.各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回集團財務部。集團財務部則將剩餘資金投資於附息之活期存款、受益憑證、按攤銷後成本衡量之金融資產等，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。於民國110年及109年12月31日，本集團持有貨幣市場部位分別為$803,877及$735,601預期可即時產生現金流量以管理流動性風險。

C.本集團未動用借款額度明細如下：

	110年12月31日	109年12月31日
浮動利率		
一年內到期	$ 260,000	$ 330,000
一年以上到期	3,400	3,400
	$ 263,400	$ 333,400

D.下表係本集團之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，非衍生金融負債係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現金額。

非衍生金融負債：

110年12月31日	3個月以下	3個月至1年內	1至2年內	2至5年內	5年以上
短期借款	$ 490,000	$ 30,000	$ -	$ -	$ -
應付票據	3,780	4,902	-	-	-
應付帳款(含關係人)	249,263	79,389	-	-	-
其他應付款(含關係人)	96,945	48,436	-	-	-
租賃負債	3,977	11,932	15,909	25,236	-
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	6,490	13,652	14,213	41,689	59,266

非衍生金融負債：

109年12月31日	3個月以下	3個月至1年內	1至2年內	2至5年內	5年以上
短期借款	$ 240,000	$ 30,000	$ -	$ -	$ -
應付帳款	190,623	41,187	-	-	-
其他應付款(含關係人)	61,650	29,583	-	-	-
租賃負債	3,497	10,490	13,986	26,374	-
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	6,543	13,811	20,135	42,143	72,970

衍生金融負債：

民國110年及109年12月31日:無。

(三)公允價值資訊

1.為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。

2.非以公允價值衡量之金融工具

本集團非以公允價值衡量之金融工具(包括現金及約當現金、應收票據、應收帳款、其他應收款、存出保證金、定期存款(超過三個月以上者)、短期借款、合約負債、應付票據、應付帳款、其他應付款及長期借款(包含一年內到期)的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3.以公允價值衡量之金融工具,本集團依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類,相關資訊如下:

(1)本集團依資產及負債之性質分類,相關資訊如下:

110年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產				
重複性公允價值				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
上市櫃公司股票	$ 62,607	$ -	$ -	$ 62,607
權益證券	-	-	213,582	213,582
合計	$ 62,607	$ -	$ 213,582	$ 276,189

109年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產				
重複性公允價值				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
權益證券	$ -	$ -	$ 157,672	$ 157,672
合計	$ -	$ -	$ 157,672	$ 157,672

(2)本集團用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下:

評價模型之產出係預估之概算值,而評價技術可能無法反映本集團持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整。根據本集團之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序,管理階層相信為允當表達合併資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值,評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估,且適當地根據目前市場狀況調整。

4.下表列示民國 110 年及 109 年度第三等級之變動:

	110年	109年
	權益工具	權益工具
1月1日	$ 157,672	$ 91,899
認列於其他綜合損益之利益	55,910	65,773
12月31日	$ 213,582	$ 157,672

5.民國 110 年及 109 年度無自第三等級轉入及轉出之情形。

6. 本集團對於公允價值歸類於第三等級之評價流程係由財務部門負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態、確認資料來源係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

7. 有關屬第三等級公允價值衡量項目所使用評價模型之重大不可觀察輸入值之量化資訊及重大不可觀察輸入值變動之敏感度分析說明如下：

	110年12月31日 公允價值	評價技術	重大不可觀察 輸入值	區間(倍數) (加權平均)	輸入值與 公允價值關係
非衍生權益工具：					
非上市上櫃公司股票	$ 213,582	可類比上市上櫃公司法	本淨比乘數	1.45~1.43	乘數愈高，公允價值愈高；

	109年12月31日 公允價值	評價技術	重大不可觀察 輸入值	區間(倍數) (加權平均)	輸入值與 公允價值關係
非衍生權益工具：					
非上市上櫃公司股票	$ 157,672	可類比上市上櫃公司法	本淨比乘數	0.89~0.87	乘數愈高，公允價值愈高；

8. 本集團經審慎評估選擇採用之評價模型及評價參數，惟當使用不同之評價模型或評價參數可能導致評價之結果不同。針對分類為第三等級之金融資產，若評價參數變動，則對本期損益或其他綜合損益之影響如下：

			110年12月31日			
			認列於損益		認列於其他綜合損益	
	輸入值	變動	有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產						
權益工具	本淨比乘數	±1%	$ -	$ -	$ 2,136	($ 2,136)

			109年12月31日			
			認列於損益		認列於其他綜合損益	
	輸入值	變動	有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產						
權益工具	本淨比乘數	±1%	$ -	$ -	$ 1,577	($ 1,577)

(四)新型冠狀病毒肺炎對本公司營運影響

本集團經評估新型冠狀病毒肺炎對本公司之繼續經營、資產減損及籌資風險並無重大影響。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1.資金貸與他人：請詳附表一。

2.為他人背書保證：請詳附表二。

3.期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：請詳附表三。

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表四。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表五。

9.從事衍生工具交易：無。

10.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：請詳附表六。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：請詳附表七。

(三)大陸投資資訊

1.基本資料：請詳附表八。

2.直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：請詳附表九。

(四)主要股東資訊：請詳附表十。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊

本集團管理階層已依據營運決策者於制定決策所使用之報導資訊辨認應報導部門。

本集團之企業組成、劃分部門之基礎及部門資訊之衡量基礎於本期並無重大改變。

(二)部門資訊之衡量

本集團營運決策者係根據合併財務報表之稅前淨(損)利評估營運部門之績效。營運部門之會計政策皆與附註四所述之重大會計政策之彙總說明相同。

(三)部門資訊

提供予主要營運決策者之應報導部門資訊如下：

110年度

	均華精密工業(股)公司	KMC公司	其他	金　額
來自外部客戶之收入	$ 942,920	$ 485,050	$ 54,345	$ 1,482,315
部門間收入	$ 163,507	$ 54,250	$ 2,748	$ 220,505
部門損益	$ 194,892	$ 54,988	($ 2,504)	$ 247,376
部門損益包含：				
利息收入	$ 104	$ 8,184	$ 194	$ 8,482
折舊費用	($ 12,396)	($ 15,846)	($ 711)	($ 28,953)
攤銷費用	($ 1,658)	$ -	$ -	($ 1,658)
所得稅費用	($ 37,386)	($ 5,838)	$ -	($ 43,224)
部門資產	$ 2,137,023	$ 1,197,853	$ 146,294	$ 3,481,170

109年度

	均華精密工業(股)公司	KMC公司	其他	金　額
來自外部客戶之收入	$ 498,201	$ 319,673	$ 59,457	$ 877,331
部門間收入	$ 76,814	$ 95,483	$ 370	$ 172,667
部門損益	$ 56,369	$ 50,007	($ 39,015)	$ 67,361
部門損益包含：				
利息收入	$ 311	$ 5,198	$ 192	$ 5,701
折舊費用	($ 11,229)	($ 14,540)	($ 1,843)	($ 27,612)
攤銷費用	($ 1,637)	$ -	$ -	($ 1,637)
所得稅費用	($ 18,573)	($ 4,725)	$ 113	($ 23,185)
部門資產	$ 1,608,160	$ 1,032,771	$ 226,331	$ 2,867,262

(四)部門損益之調節資訊

1.部門間之銷售係按公允交易原則進行。向主要營運決策者呈報之外部收入，與損益表內之收入採用一致之衡量方式。

民國 110 年及 109 年度部門損益與繼續營業部門稅前損益調節如下：

	110年度	109年度
應報導部門稅前(損)益	$ 247,376	$ 67,361
其他營運部門(損)益	-	-
營運部門合計	247,376	67,361
其他調節項目	(47,248)	(8,908)
繼續營業部門稅前損益	$ 200,128	$ 58,453

2.提供主要營運決策者之總資產金額，與本集團財務報表內之資產採一致之衡量方式。

應報導部門資產與總資產之調節如下：

	110年12月31日	109年12月31日
應報導營運部門資產	$ 3,481,170	$ 2,867,262
其他營運部門資產	-	-
營運部門合計	3,481,170	2,867,262
沖銷部門間資產項目	(1,005,930)	(915,077)
總資產	$ 2,475,240	$ 1,952,185

(五)產品別及勞務別之資訊

外部客戶收入主要來自半導體製程等相關製造及銷售業務，收入餘額明細組成如下：

	110年度	109年度
半導體製程設備	$ 1,344,929	$ 763,470
技術服務收入	19,956	26,791
其他	117,430	87,070
合計	$ 1,482,315	$ 877,331

(六)地區別資訊

本集團民國 110 年及 109 年度地區別資訊如下：

	110年度		109年度	
	收入	非流動資產(註)	收入	非流動資產(註)
台灣	$ 703,489	$ 302,445	$ 441,702	$ 298,641
中國大陸	685,480	74,561	377,192	87,290
其他	93,346	1,115	58,437	1,226
合計	$ 1,482,315	$ 378,121	$ 877,331	$ 387,157

註:不包含透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動、遞延所得稅資產及存出保證金。

(七)重要客戶資訊

本集團民國 110 年及 109 年度營業收入佔損益表上營業收入金額 10%以上之客戶資訊如下：

	110年度		
	銷貨金額	比例(%)	部門
1039	$ 442,964	29.88%	均華公司及KMC公司
1045	177,188	11.95%	均華公司及KMC公司

	109年度		
	銷貨金額	比例(%)	部門
1039	$ 155,352	17.71%	均華公司及KMC公司

(以下空白)

均華精密工業股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國110年1月1日至12月31日

附表一

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高金額	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額（註1）	資金貸與總限額（註1）	備註
													名稱	價值			
0	均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	其他應收款-關係人	Y	$ 50,000	$ 50,000	$ 30,000	2.00%	有短期融通資金之必要	-	營運週轉	-	本票	$ 50,000	$ 99,070	$ 198,140	
1	祁昌(股)公司	維針精密(股)公司	其他應收款	N	6,000	3,150	2,700	2.50%	有短期融通資金之必要	-	營運週轉	-	-	-	6,617	13,235	

註1：本公司轉投資之子公司遵照資金貸與他人作業辦法之規定:

(1)資金貸與總額:本公司資金貸與總額不超過本公司淨值之百分之四十為限。

(2)公司間或行號間有短期融通資金之必要者:貸款總額不超過本公司淨值百分之二十為限；個別借款人之貸與金額以不超過本公司之淨值百分之十為限。

註2：若公開發行公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條第1項將資金貸與逐筆提董事會決議，雖尚未撥款，仍應將董事會決議金額列入公告餘額，以揭露其承擔風險；惟嗣後資金償還，則應揭露其償還後餘額，以反應風險之調整。若公開發行公司依據處理準則第14條第2項經董事會決議授權董事長於一定額度及一年期間內分次撥貸或循環動用，仍應以董事會通過之資金貸與額度作為公告申報之餘額，雖嗣後資金償還，惟考量仍可能再次撥貸，故仍應以董事會通過之資金貸與額度作為公告申報之餘額。

均華精密工業股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國110年1月1日至12月31日

附表二

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象 公司名稱	被背書保證對象 關係	對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額（註3）	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額（註1）	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證	備註
0	均華精密工業(股)公司	蘇州均華精密機械有限公司	孫公司	$ 198,140	$ 27,680	$ -	$ -	-	2.79%	$ 495,350	Y	N	Y	
0	均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	子公司	198,140	168,000	126,200	87,800	-	12.74%	495,350	Y	N	N	

註1：本公司及子公司整體對外背書保證額度如下：

(1)本公司對外背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之二十為限。

(2)本公司與子公司整體得對外背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之三十為限。

註2：係各被保證公司向銀行或其他相關背書保證情形所簽具背書保證契約或票據之額度。

註3：蘇州均華背書保證於110年12月到期，故期末餘額為0。

均華精密工業股份有限公司及子公司

期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）

民國110年12月31日

附表三

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
				股　數	帳面金額	持股比例	公允價值	
KING MECHATRONICS CO.,LTD.	POWER EVER ENTERPRISES LIMITED	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	624,726	$ 213,582	10.15	$ 213,582	
均華精密工業(股)公司	志聖工業股份有限公司	對本集團具有重大影響之公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	1,201,673	62,607	0.79	62,607	

均華精密工業股份有限公司及子公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國110年1月1日至12月31日

附表四

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

進（銷）貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因（註1）		應收（付）票據、帳款		備註（註2）
			進（銷）貨	金額	佔總進（銷）貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	本公司之子公司	銷貨	$ 126,697	8.55%	與一般交易同	與一般交易同	與一般交易同	$ 82,840	13.71%	

註1：關係人交易條件如與一般交易條件不同，應於單價及授信期間欄位敘明差異情形及原因。

註2：若有預收（付）款項情形者，應於備註欄敘明原因、契約約定條款、金額及與一般交易型態之差異情形。

註3：實收資本額係指母公司之實收資本額。發行人股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以資產負債表歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。

均華精密工業股份有限公司及子公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國110年1月1日至12月31日

附表五

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	本公司之子公司	$ 82,840	2.50	$ -	-	$ 4,719	$ -

均華精密工業股份有限公司及子公司

母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額

民國110年1月1日至12月31日

附表六

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號（註1）	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註2）	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率（註3）
0	均華精密工業(股)公司	均豪精密工業股份有限公司	2	進貨	$ 11,380	依雙方約定條件辦理	0.77%
0	均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	1	銷貨	126,697	"	8.55%
0	"	"	1	應收帳款	82,840	"	3.35%
0	"	"	1	進貨	16,714	"	1.13%
0	"	蘇州均華精密機械有限公司	1	銷貨	29,010	"	1.96%
0	"	"	1	應收帳款	19,300	"	0.78%
0	"	祁昌(股)公司	1	其他應收款	30,000	"	1.21%
1	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	蘇州均華精密機械有限公司	3	進貨	37,081	"	2.50%
1	"	"	3	應付帳款	27,878	"	1.13%

註1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

(1)母公司填0。

(2)子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可:

(1)母公司對子公司。

(2)子公司對母公司。

(3)子公司對子公司。

註3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註4：僅揭露金額達一千萬元以上者，另相對之關係人不另行揭露。

均華精密工業股份有限公司及子公司

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）

民國110年1月1日至12月31日

附表七

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末(註)	去年年底(註)	股數	比率	帳面金額			
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	英屬維京群島	轉投資蘇州均華精密機械有限公司	$ 393,508	$ 393,508	2,780,645	100.00	$ 904,621	$ 49,151	$ 49,151	
均華精密工業(股)公司	GALLANT MICRO MACHINING (M) SDN. BHD.	馬來西亞	半導體構裝機器及其相關零件之進出口與買賣業務	3,992	3,992	500,000	100.00	2,578	6	6	
均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	台灣	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統	53,212	53,212	2,660,600	76.02	48,398	(2,509)	(1,908)	

註：原始投資額係依期末匯率評價之台幣數。

均華精密工業股份有限公司及子公司

大陸投資資訊－基本資料

民國110年1月1日至12月31日

附表八

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式(註2)	本期期初自台灣匯出累積投資金額(註6)	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額(註6)	被投資公司本期損益(註6)	本公司直接或間接投資之持股比例(註4、6)	本期認列投資損益(註3(2))	期末投資帳面金額(註6)	截至本期止已匯回投資收益	備註
					匯出	收回							
蘇州均華精密機械有限公司	精密模具及其他零件之生產與銷售	$ 125,944	2	$ 222,632	-	-	222,632	$ 52,992	100.00%	$ 52,992	$ 703,894	-	註3之2.B
蘇州創峰光電科技有限公司	電路板濕製程設備	152,240	2	27,301	-	(1,729)	25,572	-	10.15%	-	213,582	8,236	註4
昆山祁鴻電子銷售有限公司	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造	4,344	2	-	-	-	-	4,200	100.00%	4,316	6,536	-	註3之2.B、註5

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
均華精密工業(股)公司	$ 248,204	$ 248,204	$ 594,420

註1:實收資本額及期初、期末累積投資金額係依期末匯率評價之台幣數。

註2：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

(1).直接赴大陸地區從事投資

(2).透過第三地區公司再投資大陸

(3).其他方式

註3：本期認列投資損益欄中：

(1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明

(2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明

A.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報告

B.經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報告

C.其他(係依被投資公司自結財務報表認列)

註4：本公司透過第三地區投資事業英屬維京群島商King Mechatronics Co. Ltd.(BVI)在國外以US$1,205仟元，
受讓志聖工業股份有限公司所持有蘇州創峰光電科技有限公司10%股權，並間接對大陸地區投資蘇州創峰光電科技有限公司，
嗣後依原投資合約相關條款執行股權轉換，轉換後改持有蘇州創峰光電科技有限公司，帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。

註5：係由蘇州均華精密機械有限公司投資大陸公司，本期並無匯出款項至大陸之情況。

註6：本公司大陸投資資訊由於屬間接投資大陸，故係揭露本公司透過由King Mechatronics Co. Ltd.(BVI)
對蘇州創峰光電科技有限公司之期初/期末投資金額、被投資公司本期損益、期末持股比率及期末帳面金額。

註7：經濟部投審會核備對大陸地區投資事業蘇州均華精密機械有限公司及蘇州創峰光電科技有限公司投資金額分別為
US$8,043及US$924，係依民國110年12月31日匯率USD：NTD=1:27.68換算。

均華精密工業股份有限公司及子公司

大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項

民國110年1月1日至12月31日

附表九

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

大陸被投資公司名稱	銷貨		進貨		代購收入	票據背書保證或提供擔保品		資金融通				其他
	金額	%	金額	%	金額	期末餘額	目的	最高餘額	期末餘額	利率區間	當期利息	
蘇州均華精密機械有限公司	$ 29,010	1.96%	$ 37,081	4.76%	$ -	$ -	-	-	-	_	-	-

均華精密工業股份有限公司及子公司

主要股東資訊

民國110年12月31日

附表十

主要股東名稱	股份	
	持有股數	持股比例
均豪精密工業股份有限公司	16,171,750	57.19%
志聖工業股份有限公司	1,812,000	6.40%

註1：本表主要股東資訊係由集保公司以每季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

附件二

pwc 資誠

會計師查核報告

(111)財審報字第 21002339 號

均華精密工業股份有限公司　公鑒：

查核意見

均華精密工業股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達均華精密工業股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與均華精密工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對均華精密工業股份有限公司民國 110 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

pwc 資誠

均華精密工業股份有限公司民國 110 年個體財務報表之關鍵查核事項如下:

存貨之評價

事項說明

均華精密工業股份有限公司主要從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(四)，民國 110 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 301,432 仟元及新台幣 123,927 仟元。

存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層之主觀判斷，因此，本會計師對均華精密工業股份有限公司之存貨評價列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性，包括比較財務報表期間對存貨備抵跌價損失之提列政策一致性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。
4. 檢查備抵存貨跌價損失提列情形之合理性。

銷貨收入認列

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(二十六)；會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(十九)。

均華精密工業股份有限公司主要從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售。主要收入係依客戶確認簽收後認列，涉及人工判斷銷售商品移轉時點正確性且銷貨收入對整體財務報表有重大影響，故列為查核最重要事項之一。

pwc 資誠

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估銷貨收入認列政策之適當性。
2. 評估及測試與銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
3. 對銷貨收入交易執行核對客戶訂單、銷貨憑證及所開立帳單之證實測試。
4. 對資產負債表日前後一段期間之銷貨收入交易執行截止測試。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估均華精密工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算均華精密工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

均華精密工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

pwc 資誠

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對均華精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使均華精密工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致均華精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於均華精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

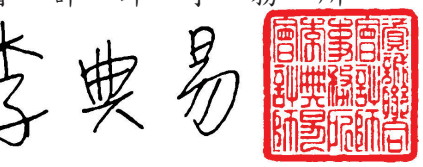
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

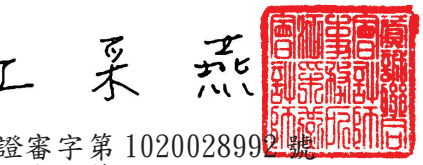
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

pwc 資誠

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對均華精密工業股份有限公司民國 110 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師 李典易 

江采燕 

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1060025097 號
中 華 民 國 111 年 3 月 15 日

均華精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	110年12月31日 金額	%	109年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 275,939	13	$ 179,336	11
1150	應收票據淨額	六(三)	-	-	28	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	276,661	13	162,339	10
1180	應收帳款－關係人淨額	六(三)及七	107,054	5	23,590	2
1200	其他應收款		723	-	360	-
1210	其他應收款－關係人	七	30,000	1	23,000	2
130X	存貨	六(四)	177,505	8	131,446	8
1410	預付款項		13,679	1	6,271	-
1470	其他流動資產		372	-	163	-
11XX	**流動資產合計**		881,933	41	526,533	33
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(二)	62,607	3	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	八	6,259	-	6,208	1
1550	採用權益法之投資	六(五)	955,597	45	858,050	53
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	161,458	8	165,884	10
1755	使用權資產	六(七)	24,374	1	13,704	1
1780	無形資產		2,518	-	3,218	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	41,015	2	33,783	2
1900	其他非流動資產		1,262	-	780	-
15XX	**非流動資產合計**		1,255,090	59	1,081,627	67
1XXX	**資產總計**		$ 2,137,023	100	$ 1,608,160	100

（續 次 頁）

均華精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	110 年 12 月 31 日 金額	%	109 年 12 月 31 日 金額	%
	負債					
	流動負債					
2100	短期借款	六(八)	$ 490,000	23	$ 240,000	15
2130	合約負債－流動	六(十九)	32,054	2	13,344	1
2170	應付帳款	六(九)	230,548	11	116,880	7
2180	應付帳款－關係人	七	9,706	-	9,177	-
2200	其他應付款	六(十)	98,769	5	60,146	4
2220	其他應付款項－關係人	七	1,023	-	176	-
2230	本期所得稅負債		27,621	1	11,683	1
2250	負債準備－流動	六(十四)	46,296	2	26,984	2
2280	租賃負債－流動		5,618	-	4,183	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)	11,893	1	11,893	1
2399	其他流動負債－其他		2,095	-	2,031	-
21XX	**流動負債合計**		955,623	45	496,497	31
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十一)	58,357	3	70,250	4
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	113,368	5	92,703	6
2580	租賃負債－非流動		18,975	1	9,684	1
25XX	**非流動負債合計**		190,700	9	172,637	11
2XXX	**負債總計**		1,146,323	54	669,134	42
	權益					
	股本	六(十五)				
3110	普通股股本		282,765	13	282,765	17
	資本公積	六(十六)				
3200	資本公積		390,018	18	416,534	26
	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		74,952	4	70,500	4
3320	特別盈餘公積		23,637	1	25,577	2
3350	未分配盈餘		218,896	10	105,823	7
	其他權益	六(十八)				
3400	其他權益		84,413	4	37,827	2
3500	庫藏股票	六(十五)	(83,981)	(4)	-	-
3XXX	**權益總計**		990,700	46	939,026	58
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 2,137,023	100	$ 1,608,160	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

	項目	附註	110年度 金額	110年度 %	109年度 金額	109年度 %
4000	營業收入	六(十九)及七	$ 1,106,428	100	$ 575,015	100
5000	營業成本	六(四)(二十三)(二十四)及七	(759,145)	(69)	(425,710)	(74)
5900	營業毛利		347,283	31	149,305	26
5910	未實現銷貨利益		(339)	-	(1,241)	-
5920	已實現銷貨利益		1,241	-	900	-
5950	營業毛利淨額		348,185	31	148,964	26
	營業費用	六(二十三)(二十四)				
6100	推銷費用		(30,029)	(3)	(22,023)	(4)
6200	管理費用		(79,886)	(7)	(38,289)	(7)
6300	研究發展費用		(95,867)	(9)	(81,141)	(14)
6450	預期信用減損損失	十二(二)	(18,060)	(1)	(10,615)	(2)
6000	營業費用合計		(223,842)	(20)	(152,068)	(27)
6900	營業利益(損失)		124,343	11	(3,104)	(1)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(二十)	117	-	889	-
7010	其他收入	六(二十一)	31,969	3	81,067	14
7020	其他利益及損失	六(二十二)	(3,468)	-	(5,368)	(1)
7050	財務成本		(5,318)	(1)	(4,038)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		47,249	4	(6,351)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		70,549	6	66,199	12
7900	**稅前淨利**		194,892	17	63,095	11
7950	所得稅費用	六(二十五)	(37,386)	(3)	(18,573)	(3)
8200	**本期淨利**		$ 157,506	14	$ 44,522	8
	其他綜合損益					
	不重分類至損益之項目					
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(十八)	$ 62,543	6	$ 65,773	11
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十五)	(11,182)	(1)	(13,155)	(2)
8310	不重分類至損益之項目總額		51,361	5	52,618	9
	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八)	(4,775)	(1)	10,787	2
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		(4,775)	(1)	10,787	2
8300	**其他綜合損益(淨額)**		$ 46,586	4	$ 63,405	11
8500	**本期綜合損益總額**		$ 204,092	18	$ 107,927	19
	基本每股盈餘	六(二十六)				
9750	本期淨利		$ 5.84		$ 1.57	
	稀釋每股盈餘	六(二十六)				
9850	本期淨利		$ 5.78		$ 1.57	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司

個體權益變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益		庫藏股票	合計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		
109年度										
109年1月1日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 61,957	$ 24,423	$ 155,827	($ 69,952)	$ 44,374	$ -	$ 915,928
本期淨利		-	-	-	-	44,522	-	-	-	44,522
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	10,787	52,618	-	63,405
本期綜合損益總額		-	-	-	-	44,522	10,787	52,618	-	107,927
108年度盈餘指撥及分派：	六(十七)									
法定盈餘公積		-	-	8,543	-	(8,543)	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	1,154	(1,154)	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(84,829)	-	-	-	(84,829)
109年12月31日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 70,500	$ 25,577	$ 105,823	($ 59,165)	$ 96,992	$ -	$ 939,026
110年度										
110年1月1日餘額		$ 282,765	$ 416,534	$ 70,500	$ 25,577	$ 105,823	($ 59,165)	$ 96,992	$ -	$ 939,026
本期淨利		-	-	-	-	157,506	-	-	-	157,506
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	(4,775)	51,361	-	46,586
本期綜合損益總額		-	-	-	-	157,506	(4,775)	51,361	-	204,092
109年度盈餘指撥及分派：	六(十七)									
法定盈餘公積		-	-	4,452	-	(4,452)	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	(1,940)	1,940	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(40,729)	-	-	-	(40,729)
資本公積配發現金		-	(38,100)	-	-	-	-	-	-	(38,100)
買回庫藏股	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	(151,112)	(151,112)
庫藏股轉讓員工	六(十五)(十六)	-	11,584	-	-	(1,192)	-	-	67,131	77,523
110年12月31日餘額		$ 282,765	$ 390,018	$ 74,952	$ 23,637	$ 218,896	($ 63,940)	$ 148,353	($ 83,981)	$ 990,700

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	110年1月1日至12月31日	109年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 194,892	$ 63,095
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十三)	12,396	11,229
攤銷費用	六(二十三)	1,658	1,637
預期信用減損損失	十二(二)	18,060	10,615
利息費用		5,318	4,038
利息收入	六(二十)	(117)	(889)
股利收入	六(二十一)	(2,959)	-
按權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(47,249)	6,351
廉價購買利益	六(二十一)	-	(30,893)
租賃修改利益	六(二十二)	(110)	(14)
庫藏股轉讓員工酬勞成本	六(十三)	10,392	-
未實現銷貨利益		339	1,241
已實現銷貨利益		(1,241)	(900)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		28	1,621
應收帳款		(132,382)	(8,240)
應收帳款-關係人		(83,464)	(5,573)
其他應收款		(323)	(360)
存貨		(46,059)	29,021
預付款項		(7,408)	877
其他流動資產		(210)	58
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		18,710	(18,924)
應付帳款		113,668	25,823
應付帳款－關係人		529	(2,891)
其他應付款		37,335	(21,295)
其他應付款項－關係人		847	7
負債準備		19,312	867
預收款項		-	1,300
其他流動負債		64	52
營運產生之現金流入		112,026	67,853
收取之利息		77	889
收取之股利		2,959	-
支付之利息		(5,244)	(4,093)
支付之所得稅		(19,197)	(17,707)
營業活動之淨現金流入		90,621	46,942

（續次頁）

均華精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	110年1月1日至12月31日	109年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		$ -	$ 53
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(51)	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金	六(二)		
融資產		(55,974)	-
取得採用權益法之投資		-	(23,672)
採權益法之長期股權投資現金股利	六(五)	1,740	1,802
購置不動產、廠房及設備	六(二十七)	(1,823)	(1,013)
購置無形資產		(958)	(107)
其他應收款-關係人增加		(83,000)	(23,000)
其他應收款-關係人減少		76,000	40,000
存出保證金(增加)減少		(481)	461
投資活動之淨現金流出		(64,547)	(5,476)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(二十八)	820,000	520,000
償還短期借款	六(二十八)	(570,000)	(480,000)
償還長期借款	六(二十八)	(11,893)	(11,893)
租賃本金償還	六(二十八)	(4,768)	(4,430)
發放現金股利及資本公積配發現金	六(十七)	(78,829)	(84,829)
買回庫藏股	六(十五)	(151,112)	-
庫藏股轉讓員工	六(十五)	67,131	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		70,529	(61,152)
本期現金及約當現金增加(減少)數		96,603	(19,686)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	179,336	199,022
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 275,939	$ 179,336

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：梁又文　　經理人：石敦智　　會計主管：何雅雯

均華精密工業股份有限公司

個體財務報表附註

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

一、公司沿革

均華精密工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)。

本公司設立於民國99年10月15日，並於民國100年2月15日開始營業，主要營業項目為從事機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售。民國100年3月1日，本公司以每股24.60元發行價格發行普通股17,000,000股予本公司之母公司均豪精密工業股份有限公司，受讓其原有半導體事業部門之相關事業暨相關長期股權投資。截至民國110年12月31日止，均豪精密工業股份有限公司持有本公司59.58%股權，均豪精密工業股份有限公司為本公司之最終母公司。

本公司股票自民國107年10月23日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國111年3月15日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國110年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第4號之修正「暫時豁免適用國際財務報導準則第9號之延長」	民國110年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報導準則第7號、國際財務報導準則第4號及國際財務報導準則第16號之第二階段修正「利率指標變革」	民國110年1月1日
國際財務報導準則第16號之修正「2021年6月30日後之新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	民國110年4月1日(註)

註：金管會允許提前於民國110年1月1日適用。

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 111 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之索引」	民國111年1月1日
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	民國111年1月1日
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約—履行合約之成本」	民國111年1月1日
2018-2020週期之年度改善	民國111年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本個體財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則編製。

(二)編製基礎

1.除下列重要項目外，本個體財務報告係按歷史成本編製：

按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

2.編製符合金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之個體財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)外幣換算

本公司之個體財務報告所列之項目，係以本公司營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本個體財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額

1.外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。

2.外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。

3.外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益；屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目；屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。

4.所有兌換損益於損益表之「其他利益及損失」列報。

(四)資產負債區分流動及非流動之分類標準

1.資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

(1)預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
(4)現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2.負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

(1)預期將於正常營業週期中清償者。

(2)主要為交易目的而持有者。

(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。

(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(五)承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1.租賃資產於可供本公司使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。

2.租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本公司增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付包括：

固定給付，減除可收取之任何租賃誘因；

後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。

3.使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：

(1)租賃負債之原始衡量金額；

(2)於開始日或之前支付之任何租賃給付；

後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。

(七)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1.係指原始認列時作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資的公允價值變動列報於其他綜合損益。

2.本公司對於符合交易慣例之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日會計。

3.本公司於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續按公允價值衡量：

屬權益工具之公允價值變動認列於其他綜合損益，於除列時，先前認列於其他綜合損益之累積利益或損失後續不得重分類至損益，轉列至保留盈餘項下。當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本公司於損益認列股利收入。

(八)按攤銷後成本衡量之金融資產

1.係指同時符合下列條件者：

(1)在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。

(2)該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

2.本公司對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。

3.本公司於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。

4.本公司持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(九)應收帳款及票據

1.係指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。

2.屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本公司係以原始發票金額衡量。

(十)金融資產減損

本公司於每一資產負債表日，就透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按12個月預期信用損失金額衡量備抵損失;對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十一)金融資產之除列

當本公司對收取來自金融資產現金流量之合約權利失效時，將除列金融資產。

(十二)存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平法決定。製成品及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用，惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入之估計成本及相關變動銷售費用後之餘額。

(十三)採用權益法之投資-子公司、關聯企業

1. 子公司指受本公司控制之個體（包括結構型個體），當本公司暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本公司即控制該個體。

2. 本公司與子公司間交易所產生之未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本公司採用之政策一致。

3. 本公司對子公司取得後之損益份額認列為當期損益，對其取得後之其他綜合損益份額則認列為其他綜合損益。如本公司對子公司所認列之損失份額等於或超過在該子公司之權益時，本公司繼續按持股比例認列損失。

4. 關聯企業指所有本公司對其有重大影響而無控制之個體，一般係直接或間接持有其 20%以上表決權之股份。本公司對關聯企業之投資採用權益法處理，取得時依成本認列。

5. 本公司對關聯企業取得後之損益份額認列為當期損益，對其取得後之其他綜合損益份額則認列為其他綜合損益。如本公司對任一關聯企業之損失份額等於或超過其在該關聯企業之權益（包括任何其他無擔保之應收款），本公司不認列進一步之損失，除非本公司對該關聯企業發生法定義務、推定義務或已代其支付款項。

6. 當關聯企業發生非損益及其他綜合損益之權益變動且不影響對關聯企業之持股比例時，本公司將所有權益變動按持股比例認列為「資本公積」。

7. 本公司與關聯企業間交易所產生之未實現損益業已依其對關聯企業之權益比例銷除；除非證據顯示該交易所轉讓之資產已減損，否則未實現損失亦予以銷除。關聯企業之會計政策已作必要之調整，與本公司採用之政策一致。

8. 當本公司處分關聯企業時，如喪失對該關聯企業之重大影響，對於先前認列於其他綜合損益與該關聯企業有關之所有金額，其會計處理與本公司若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對關聯企業之重大影響時，將該利益或損失自權益重分類為損益。如仍對該關聯企業有重大影響，僅按比例將先前在其他綜合損益中認列之金額依上述方式轉出。

9. 依證券發行人財務報告編製準則規定，個體財務報告當期損益及其他綜合損益應與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，個體財務報告業主權益應與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

（十四）不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本公司，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。

3. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，除土地不提折舊外，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。

4. 本公司於每一財務年度結束對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

房屋及建築	10 年 ～ 50 年
機器設備	3 年 ～ 8 年
運輸設備	5 年
辦公設備	3 年 ～ 8 年
租賃改良	2 年 ～ 3 年
其他設備	2 年 ～ 6 年

(十五)無形資產

無形資產主係電腦軟體，採直線法按估計耐用年限為1～5年攤銷。

(十六)非金融資產減損

本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

(十七)借款

借款於原始認列時按公允價值扣除交易成本後之金額衡量，後續就扣除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額採有效利息法按攤銷後成本於借款期間內衡量。

(十八)應付帳款及票據

應付帳款及票據係在正常營業過程中自供應商取得商品或勞務而應支付之義務。於原始認列時按公允價值衡量，後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。惟屬未付息之短期應付帳款，因折現影響不重大，後續以原始發票金額衡量。

(十九)金融負債之除列

本公司於合約所載之義務履行、取消或到期時，除列金融負債。

(二十)負債準備

負債準備(保固及售後服務)係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(二十一)員工福利

1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2.退休金

確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

3.離職福利

離職福利係於正常退休日前終止對員工之聘僱或當員工決定接受公司之福利邀約以換取聘僱之終止而提供之福利。本公司係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者時認列費用。不預期在資產負債表日後12個月全部清償之福利應予以折現。

4.員工酬勞及董事酬勞

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另以股票發放員工酬勞者，計算股數之基數為董事會決議日前一日收盤價。

(二十二)員工股份基礎給付

以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務，於既得期間認列為酬勞成本，並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整，直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。

(二十三)所得稅

1.所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。

2.本公司依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅，嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

3.遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交

易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公司產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。

4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。

5. 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；當有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，且遞延所得稅資產及負債由同一稅捐機關課徵所得稅之同一納稅主體、或不同納稅主體產生但各主體意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將遞延所得稅資產及負債互抵。

(二十四)股本

普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。

(二十五)股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債。分派股票股利則認列為待分配股票股利，並於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十六)收入認列

1. 商品銷售

(1)本公司提供機器設備、精密模具及其他零件之生產及銷售，銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶，且本公司並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時。當產品被運送至指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生。

(2)銷售收入以合約價格認列。另因移轉所承諾之商品或服務予客戶與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者，因此本公司並未調整交易價格以反映貨幣時間價值。

(3)應收帳款於商品交付予客戶時認列，因自該時點起本公司對合約價款具無條件權利，僅須時間經過即可自客戶收取對價。

2.勞務收入

本公司提供技術服務。勞務收入於服務提供予客戶之服務期間內認列為收入。客戶依照所協議之付款時間表支付合約價款，當本公司已提供之服務超過客戶應付款時認列為合約資產，若客戶應付款超過本公司已提供之服務時則認列為合約負債。

(二十七)政府補助

政府補助於可合理確信企業將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，按公允價值認列。若政府補助之性質係補償本公司發生之費用，則在相關費用發生期間依有系統之基礎將政府補助認列為當期損益。

(二十八)企業合併

1.本公司採用收購法進行企業合併。合併對價根據所移轉之資產、所產生或承擔之負債及所發行之權益工具之公允價值計算，所移轉之對價包括或有對價約定所產生之任何資產和負債之公允價值。企業合併中所取得可辨認之資產及所承擔之負債，按收購日之公允價值衡量。本公司以個別收購交易為基準，非控制權益之組成部分屬現時所有權權益且其持有者有權於清算發生時按比例份額享有企業淨資產者，選擇按收購日公允價值或按非控制權益占被收購者可辨認淨資產之比例衡量；非控制權益之所有其他組成部分則按收購日公允價值衡量。

2.移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，若超過所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，於收購日認列為商譽；所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，若超過移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，該差額於收購日認列為當期損益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司編製本個體財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計及假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一)會計政策採用之重要判斷

無。

(二)重要會計估計及假設

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。由於科技快速變遷，本公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

民國 110 年 12 月 31 日，本公司存貨之帳面金額為$177,505。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	110年12月31日	109年12月31日
庫存現金及週轉金	$ 130	$ 130
活期存款	275,809	179,206
合計	$ 275,939	$ 179,336

1.本公司往來之金融機構信用品質良好，且本公司與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2.因履約擔保及關稅保證用途受限之約當現金，帳列於「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」，請詳附註八之說明。

(二)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

項目	110年12月31日	109年12月31日
非流動項目：		
權益工具		
上市櫃公司股票	$ 55,974	$ -
評價調整	6,633	-
合計	$ 62,607	$ -

1.本公司選擇將策略性投資之上市櫃公司股票分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，該等投資於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之公允價值分別為$62,607 及$0。

2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產認列於損益及綜合損益之之明細如下：

	110年度	109年度
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		
認列於其他綜合損益之公允價值變動	$ 6,633	$ -
認列於損益之股利收入於本期期末仍持有者	$ 2,959	$ -

3.本公司未有將透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產提供質押之情形。

4.本公司投資金融工具之情形，請詳附表三。

(三)應收票據及帳款

	110年12月31日	109年12月31日
應收票據	$ -	$ 28
應收帳款	$ 310,661	$ 178,279
應收帳款-關係人	107,054	23,590
減：備抵損失	(34,000)	(15,940)
	$ 383,715	$ 185,929

1.應收帳款及應收票據之帳齡分析如下：

	110年12月31日		109年12月31日	
	應收帳款	應收票據	應收帳款	應收票據
未逾期	$ 291,888	$ -	$ 164,895	$ 28
1-90天	57,877	-	11,917	-
91-120天	24,548	-	407	-
120天以上	43,402	-	24,650	-
	$ 417,715	$ -	$ 201,869	$ 28

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2.民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之應收帳款及應收票據餘額均為客戶合約所產生，另於民國 109 年 1 月 1 日客戶合約之應收款餘額為$189,705。

3.在不考慮所持有之擔保品或其他信用增加之情況下，最能代表本公司應收票據於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為$0 及$28；最能代表本公司應收帳款於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日信用風險之最大暴險金額分別為$383,715 及$185,929。

4.本公司之應收帳款並未持有任何客戶提供的擔保品。

5.相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(四)存貨

	110年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原料	$ 17,649	($ 3,988)	$ 13,661
在製品	220,670	(74,458)	146,212
製成品	56,543	(45,481)	11,062
在途存貨	6,570	-	6,570
合計	$ 301,432	($ 123,927)	$ 177,505

	109年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原料	$ 14,095	($ 4,563)	$ 9,532
在製品	184,284	(73,848)	110,436
製成品	51,535	(42,414)	9,121
在途存貨	2,357	-	2,357
合計	$ 252,271	($ 120,825)	$ 131,446

本公司當期認列為費損之存貨成本：

	110年度	109年度
已出售存貨成本	$ 755,192	$ 373,827
存貨跌價損失	3,102	50,803
報廢損失	851	1,080
	$ 759,145	$ 425,710

(五)採用權益法之投資

	110年12月31日	109年12月31日
KING MECHATRONICS CO.,LTD.（KMC公司）	$ 904,621	$ 804,996
GALLANT MICRO MACHINING (M) SDN.BHD.（GMMM公司）	2,578	2,748
祁昌股份有限公司	48,398	50,306
	$ 955,597	$ 858,050

1. 子公司

有關本公司之子公司資訊，請參見本公司民國 110 年度合併財務報表附註四、(三)。

2.本公司於民國 109 年 1 月 3 日增加取得祁昌股份有限公司股權而累積持有其 76.02%股權並取得控制力，自此成為本公司之子公司。有關企業合併之相關資訊請參閱合併財務報表。

（六）不動產、廠房及設備

	土地	房屋與建築	機器設備	辦公設備	運輸設備	租賃改良	其他	合計
110年1月1日								
成本	$ 39,131	$ 119,228	$ 7,521	$ 9,468	$ 6,813	$ 2,329	$ 5,862	$ 190,352
累計折舊及減損	–	(8,230)	(3,393)	(5,872)	(4,775)	(1,794)	(404)	(24,468)
	$ 39,131	$ 110,998	$ 4,128	$ 3,596	$ 2,038	$ 535	$ 5,458	$ 165,884
110年								
1月1日	$ 39,131	$ 110,998	$ 4,128	$ 3,596	$ 2,038	$ 535	$ 5,458	$ 165,884
增添	–	–	300	2,642	–	–	95	3,037
折舊費用	–	(2,660)	(656)	(1,961)	(723)	(307)	(1,156)	(7,463)
12月31日	$ 39,131	$ 108,338	$ 3,772	$ 4,277	$ 1,315	$ 228	$ 4,397	$ 161,458
110年12月31日								
成本	$ 39,131	$ 119,228	$ 5,900	$ 11,228	$ 6,813	$ 1,785	$ 5,957	$ 190,042
累計折舊及減損	–	(10,890)	(2,128)	(6,951)	(5,498)	(1,557)	(1,560)	(28,584)
	$ 39,131	$ 108,338	$ 3,772	$ 4,277	$ 1,315	$ 228	$ 4,397	$ 161,458

	土地	房屋與建築	機器設備	辦公設備	運輸設備	租賃改良	其他	合計
109年1月1日								
成本	$ 39,131	$ 119,228	$ 7,521	$ 10,123	$ 6,813	$ 3,514	$ 781	$ 187,111
累計折舊及減損	-	(5,571)	(2,567)	(5,325)	(3,820)	(2,921)	(274)	(20,478)
	$ 39,131	$ 113,657	$ 4,954	$ 4,798	$ 2,993	$ 593	$ 507	$ 166,633
109年								
1月1日	$ 39,131	$ 113,657	$ 4,954	$ 4,798	$ 2,993	$ 593	$ 507	$ 166,633
增添	-	-	-	480	-	390	-	870
重分類	-	-	-	-	-	-	5,081	5,081
折舊費用	-	(2,659)	(826)	(1,682)	(955)	(448)	(130)	(6,700)
12月31日	$ 39,131	$ 110,998	$ 4,128	$ 3,596	$ 2,038	$ 535	$ 5,458	$ 165,884
109年12月31日								
成本	$ 39,131	$ 119,228	$ 7,521	$ 9,468	$ 6,813	$ 2,329	$ 5,862	$ 190,352
累計折舊及減損	-	(8,230)	(3,393)	(5,872)	(4,775)	(1,794)	(404)	(24,468)
	$ 39,131	$ 110,998	$ 4,128	$ 3,596	$ 2,038	$ 535	$ 5,458	$ 165,884

1.民國 110 年及 109 年度不動產、廠房及設備借款成本資本化金額皆為$0。

2.本公司房屋及建築之重大組成部分包括廠房裝修工程及建物，按 10 年至 50 年提列折舊。

3.以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八說明。

4.本集團之不動產、廠房及設備皆為供自用。

(七)租賃交易－承租人

1.本公司租賃之標的資產包括建物，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。

2.本公司承租之房屋(會議室)之租賃期間不超過 12 個月，及承租屬低價值之標的資產為生財器具(印表機)。

3.使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	110年12月31日 帳面金額	109年12月31日 帳面金額
房屋	$ 24,374	$ 13,704

	110年度 折舊費用	109年度 折舊費用
房屋	$ 4,933	$ 4,529

4.本公司於民國 110 年及 109 年度使用權資產之增添分別為$15,604 及$8,811。

5.與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	110年度	109年度
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 391	$ 261
屬短期租賃合約之費用	293	329
屬低價值資產租賃之費用	269	187

6.本公司於民國 110 年及 109 年度租賃現金流出總額分別為$5,721 及$5,207。

(八)短期借款

借款性質	110年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 490,000	0.70%~1.02%	無

借款性質	109年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 240,000	0.63%~1.00%	無

(九)應付帳款

	110年12月31日	109年12月31日
應付帳款	$ 211,827	$ 108,223
暫估應付帳款	18,721	8,657
	$ 230,548	$ 116,880

(十)其他應付款

	110年12月31日	109年12月31日
應付薪資	$ 42,933	$ 28,310
應付員工及董事酬勞	32,738	19,864
應付設備款	1,242	28
其他	21,856	11,944
	$ 98,769	$ 60,146

(十一)長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	110年12月31日
抵押借款	自106年06月14日至121年06月14日，並按月付息，還本寬限期為1年，1年後本金按月平均攤還。	1.18%	註	$ 64,500
抵押借款	自106年07月13日至111年07月13日，並按月付息，本金分8期攤還，自108年1月13日起攤還第一期，之後每6個月攤還。	1.05%	註	5,750
				70,250
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(11,893)
				$ 58,357

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	109年12月31日
抵押借款	自106年06月14日至121年06月14日，並按月付息，還本寬限期為1年，1年後本金按月平均攤還。	1.18%	註	$ 70,643
抵押借款	自106年07月13日至111年07月13日，並按月付息，本金分8期攤還，自108年1月13日起攤還第一期，之後每6個月攤還。	1.05%	註	11,500
				82,143
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(11,893)
				$ 70,250

註：提供長期借款之擔保品，請詳附註八說明。

(十二)退休金

1.自民國99年10月15日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

2.民國110年及109年度，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$7,159及$6,780。

(十三)股份基礎給付

1.民國110年度，本集團之股份基礎給付協議如下：

協議之類型	給與日	給與數量	合約期間	既得條件
庫藏股票轉讓予員工	110.11.3	805,000	-	立即既得

2.本公司庫藏股票轉讓員工之公允資訊如下：

協議之類型	給與日	股價(元)	履約價格(元)	每單位酬勞成本(元)
庫藏股票轉讓予員工	110.11.3	91	78.09	12.91

3.股份基礎給付交易產生之費用如下：

	110年度
權益交割	$ 10,392

109年度：無。

(十四)負債準備

	110年	109年
1月1日餘額	$ 26,984	$ 26,116
本期新增數	79,765	44,367
本期使用數	(60,453)	(43,499)
12月31日餘額	$ 46,296	$ 26,984

負債準備係截至民國 110 年 12 月 31 日止，本公司考量可能產生之裝機及售後服務保固而估列的金額。

(十五)股本

1.民國 110 年 12 月 31 日，本公司額定資本額為$300,000，分為 30,000 仟股，實收資本額為$282,765，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

單位：股

	110年	109年
1月1日	$ 28,276,500	$ 28,276,500
購入庫藏股	(2,000,000)	-
庫藏股票轉讓予員工	865,000	-
12月31日	$ 27,141,500	$ 28,276,500

2.庫藏股

(1)股份收回原因及其數量:

		110年12月31日	
持有股份之公司名稱	收回原因	股數(仟股)	帳面金額
本公司	供轉讓股份予員工	1,135	$ 83,981

(2)證券交易法規定公司對買回發行在外股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十，收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積金額。

(3)本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前亦不得享有股東權利。

(4)依證券交易法規定，因供轉讓股份予員工所買回之股份，應於買回之日起五年內將其轉讓，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記銷除股份。而為維護公司信用及股東權益所買回股份，應於買回之日起六個月內辦理變更登記銷除股份。

(5)本公司為供轉讓股份予員工，分別於民國 110 年 1 月 19 日、110 年 3 月 12 日及 110 年 5 月 4 日，經董事會決議通過買回公司股份分別為 500 仟股、500 仟股及 1,000 仟股，上述買回之股份將全數轉讓予員工。截至民國 110 年 12 月 31 日止，本公司累積買回股權為 2,000 仟股。

(6)民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日庫藏股轉讓予本公司員工股數 805 仟股，其員工酬勞成本及轉讓金額分別為$10,392 及$62,863；民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日庫藏股轉讓予母公司員工股數 60 仟股，其盈餘分配及轉讓金額分別為$1,192 及$4,268。前述金額高於庫藏股帳面金額，故差額認列庫藏股交易所產生之資本公積。

(十六)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，得按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額本分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	110年		
	發行溢價	庫藏股票交易	合計
1月1日	$ 416,534	$ -	$ 416,534
庫藏股轉讓	-	11,584	11,584
資本公積配發現金	(38,100)	-	(38,100)
12月31日	$ 378,434	$ 11,584	$ 390,018

	109年度		
	發行溢價	庫藏股票交易	合計
1月1日(12月31日同)	$ 416,534	$ -	$ 416,534

(十七)保留盈餘

1.依本公司章程規定，公司當年度決算後如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時不在此限，再依需要提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額加計以往累積未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

股利分派時其中現金股利分配之比例以不低於股利總額百分之十。

2.法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之，惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

3.(1)本公司分派盈餘時，依法令規定須就當年度資產負債表日之其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積始得分派，嗣後其他權益項目借方餘額迴轉時，迴轉金額得列入可供分派盈餘中。

(2)首次採用 IFRSs 時，民國 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函提列之特別盈餘公積，本公司於嗣後使用、處分或重分類相關資產時，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉。

4.本公司分別於民國 110 年 7 月 2 日及民國 109 年 6 月 23 日股東會決議之民國 109 年度及 108 年度盈餘分配案如下：

	109年度		108年度	
	金額	每股股利(元)	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	$ 4,452	$ -	$ 8,543	$ -
特別盈餘公積(迴轉)提列	(1,940)	-	1,154	-
現金股利	40,729	1.55	84,829	3.00
合計	$ 43,241	$ 1.55	$ 94,526	$ 3.00

5.本公司於民國 110 年 7 月 2 日經股東會決議通過以資本公積按股東持有股份之比例發放現金$38,100(每股 1.45 元)。

6.民國 111 年 3 月 15 日經董事會提議對民國 110 年度之盈餘分派每普通股股利 5 元，股利總計$135,708。

(十八)其他權益項目

	110年		
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計
1月1日	$ 96,992	($ 59,165)	$ 37,827
評價調整	62,543	-	62,543
評價調整之稅額	(11,182)	-	(11,182)
外幣換算差異數	-	(4,775)	(4,775)
12月31日	$ 148,353	($ 63,940)	$ 84,413

	109年		
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計
1月1日	$ 44,374	($ 69,952)	($ 25,578)
評價調整－子公	65,773	-	65,773
評價調整之稅額	(13,155)	-	(13,155)
外幣換算差異數	-	10,787	10,787
12月31日	$ 96,992	($ 59,165)	$ 37,827

(十九)營業收入

	110年度	109年度
客戶合約之收入	$ 1,106,428	$ 575,015

1.客戶合約收入之細分

本公司之收入源於提供隨時間逐步移轉及於某一時點移轉之商品及勞務，收入可細分為下列地理區域：

110年度	台灣	中國大陸	其他地區	合計
外部客戶合約收入	$ 692,326	$ 322,615	$ 91,487	$ 1,106,428
收入認列時點				
於某一時點認列之收入	$ 685,897	$ 321,968	$ 90,581	$ 1,098,446
隨時間逐步認列之收入	6,429	647	906	7,982
	$ 692,326	$ 322,615	$ 91,487	$ 1,106,428

109年度	台灣	中國大陸	其他地區	合計
外部客戶合約收入	$ 419,230	$ 97,546	$ 58,239	$ 575,015
收入認列時點				
於某一時點認列之收入	$ 408,401	$ 96,698	$ 57,181	$ 562,280
隨時間逐步認列之收入	10,829	848	1,058	12,735
	$ 419,230	$ 97,546	$ 58,239	$ 575,015

2.合約負債

本公司認列客戶合約收入相關之合約負債如下：

	110年12月31日	109年12月31日	109年1月1日
合約負債：			
合約負債-訂金	$ 32,054	$ 13,344	$ 32,268

3.期初合約負債本期認列收入

	110年度	109年度
合約負債期初餘額本期認列收入		
訂金	$ 10,979	$ 1,000
合計	$ 10,979	$ 1,000

(二十)利息收入

	110年度	109年度
銀行存款利息	$ 117	$ 889

(二十一)其他收入

	110年度	109年度
政府補助收入(註)	$ 25,124	$ 21,770
廉價購買利益	-	30,893
租金收入	3,710	305
股利收入	2,959	-
其他	176	28,099
	$ 31,969	$ 81,067

註：政府補助收入係經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼以及執行經濟部產業升級創新輔導計畫等科專補助收入。

(二十二)其他利益及損失

	110年度	109年度
淨外幣兌換損失	($ 3,578)	($ 5,382)
租賃修改利益	110	14
	($ 3,468)	($ 5,368)

(二十三)費用性質之額外資訊

	110年度	109年度
員工福利費用	$ 224,565	$ 161,848
不動產、廠房及設備折舊費用	$ 7,463	$ 6,700
使用權資產折舊費用	$ 4,933	$ 4,529
無形資產攤銷費用	$ 1,658	$ 1,637

（二十四）員工福利費用

	110年度	109年度
薪資費用	$ 197,643	$ 137,406
勞健保費用	13,333	12,083
退休金費用	7,159	6,780
其他用人費用	6,430	5,579
	$ 224,565	$ 161,848

1. 依本公司章程規定，本公司應以當年度獲利狀況不低於 1%且不高於 15%分派員工酬勞及不高於 3%分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

   員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

   第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本公司民國 110 年及 109 年度員工酬勞估列金額分別為$26,275 及$5,778；董事酬勞估列金額分別為$5,255 及$1,155，前述金額帳列薪資費用科目。

   民國 110 年係依截至當期止之獲利情況，依公司章程規定估列。董事會決議實際配發金額一致，其中員工酬勞將採現金方式發放。

   本公司於民國 110 年 3 月 12 日董事會決議通過之民國 109 年度員工現金酬勞$5,778 及董事酬勞$1,155，與民國 109 年度財務報告估列之員工酬勞及董事酬勞金額一致。

   本公司董事會通過之員工及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十五)所得稅

1.所得稅費用

(1)所得稅費用組成部分:

	110年度	109年度
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	$ 37,109	$ 20,781
未分配盈餘加徵	64	-
以前年度所得稅(高)低估數	(2,038)	562
當期所得稅總額	35,135	21,343
遞延所得稅：		
暫時性差異之原始產生及迴轉	2,251	(2,770)
遞延所得稅總額	2,251	(2,770)
所得稅費用	$ 37,386	$ 18,573

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額：

	110年度	109年度
認列子公司其他綜合損益份額	($ 11,182)	($ 13,155)

2.所得稅費用與會計利潤關係

	110年度	109年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	$ 38,978	$ 12,619
稅法規定剔除項目之所得稅影響數	382	5,941
遞延所得稅資產可實現性評估變動	173	(359)
大陸來源所得已繳納之所得稅	(173)	(190)
以前年度所得稅(高)低估數	(2,038)	562
未分配盈餘加徵	64	-
所得稅費用	$ 37,386	$ 18,573

3.因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	110年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
暫時性差異：				
-遞延所得稅資產:				
備抵損失超限數	$ 2,784	$ 3,181	$ -	$ 5,965
備抵存貨跌價及呆滯	24,165	620	-	24,785
保固準備	5,397	3,863	-	9,260
其他	1,437	(432)	-	1,005
小計	33,783	7,232	-	41,015
-遞延所得稅負債:				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(24,249)	-	(11,182)	(35,431)
廉價購買利益	(6,179)	-		(6,179)
採權益法之投資收益	(62,275)	(9,483)	-	(71,758)
小計	(92,703)	(9,483)	(11,182)	(113,368)
合計	($ 58,920)	($ 2,251)	($ 11,182)	($ 72,353)

	109年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
暫時性差異：				
-遞延所得稅資產:				
備抵損失超限數	$ 696	$ 2,088	$ -	$ 2,784
備抵存貨跌價及呆滯	14,005	10,160	-	24,165
保固準備	5,223	174	-	5,397
其他	1,173	264	-	1,437
小計	21,097	12,686	-	33,783
-遞延所得稅負債:				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(11,094)	-	(13,155)	(24,249)
廉價購買利益	-	(6,179)	-	(6,179)
採權益法之投資收益	(58,538)	(3,737)	-	(62,275)
小計	(69,632)	(9,916)	(13,155)	(92,703)
合計	($ 48,535)	$ 2,770	($ 13,155)	($ 58,920)

4.本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 108 年度。

(二十六)每股盈餘

	110年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於本公司普通股股東之本期淨利	$ 157,506	26,965	$ 5.84
稀釋每股盈餘			
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	262	
屬於本公司普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 157,506	27,227	$ 5.78

	109年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於本公司普通股股東之本期淨利	$ 44,522	28,276	$ 1.57
稀釋每股盈餘			
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	98	
屬於本公司普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 44,522	28,374	$ 1.57

(二十七)現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動：

	110年度	109年度
購置不動產、廠房及設備	$ 3,037	$ 870
加：期初應付設備款	28	171
減：期末應付設備款	(1,242)	(28)
本期支付現金	$ 1,823	$ 1,013

(二十八)來自籌資活動之負債之變動

	短期借款	長期借款	租賃負債	來自籌資活動之負債總額
110年1月1日	$ 240,000	$ 82,143	$ 13,867	$ 336,010
籌資現金流量之變動	250,000	(11,893)	(4,768)	233,339
利息費用	-	-	391	391
支付之利息	-	-	(391)	(391)
租賃新增	-	-	15,604	15,604
租賃變動影響數	-	-	(110)	(110)
110年12月31日	$ 490,000	$ 70,250	$ 24,593	$ 584,843

	短期借款	長期借款	租賃負債	來自籌資活動之負債總額
109年1月1日	$200,000	$ 94,036	$ 12,215	$ 306,251
籌資現金流量之變動	40,000	(11,893)	(4,430)	23,677
利息費用	-	-	261	261
支付之利息	-	-	(261)	(261)
租賃變動影響數	-	-	6,082	6,082
109年12月31日	$240,000	$ 82,143	$ 13,867	$ 336,010

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司由均豪精密工業股份有限公司(在台灣註冊成立)控制，其擁有本公司59.58%股份。其餘40.42%則被大眾持有。本公司之最終母公司及最終控制者均為均豪精密工業股份有限公司。

(二)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
均豪精密工業股份有限公司	最終母公司
KING MECHATRONICS CO.,LTD.	子公司
GALLANT MICRO MACHINING (M) SDN.BHD.	子公司
蘇州均華精密機械有限公司	孫公司
祁昌股份有限公司	子公司(註1)
昆山祁鴻電子銷售有限公司	孫公司(註2)

註1：本公司於民國109年1月3日增加取得祁昌(股)公司股權而取得控制力，故民國109年1月3日起為本公司之子公司。

註2：本公司之子公司蘇州均華公司於民國110年5月取得昆山祁鴻公司全數股權而取得控制力，自此成為本公司之孫公司。

(三)與關係人間之重大交易事項

1.營業收入

	110年度	109年度
商品銷售：		
子公司	$ 163,507	$ 76,671

本公司對關係人及非關係人之銷貨交易方式係按雙方約定之價格及條件辦理。對關係人之收款條件為出貨後月結180天。

2.進貨

	110年度	109年度
商品購買：		
最終母公司	$ 11,380	$ -
子公司	17,245	35,611
合計	$ 28,625	$ 35,611

本公司對關係人及非關係人之進貨單價係考量產品之差異及製程繁簡程度不同而產生進貨價格差異，若無其他同款資料比較時，其交易方式係按雙方約定之價格及條件辦理。對關係人之付款條件為驗收後月結90天。

3.應收關係人款項

	110年12月31日	109年12月31日
應收帳款：		
子公司	$ 107,054	$ 23,590

4.應付關係人款項

	110年12月31日	109年12月31日
應付帳款：		
最終母公司	$ 5,061	$ -
子公司	4,645	9,177
小計	9,706	9,177
其他應付款：		
最終母公司	984	158
子公司	39	18
小計	1,023	176
合計	$ 10,729	$ 9,353

與最終母公司相關交易條件為開立發票後月結30天付款。

5.資金貸與關係人

對關係人放款

(1)期末餘額：

	110年12月31日	109年12月31日
子公司	$ 30,000	$ 23,000

(2)利息收入

	110年度	109年度
子公司	$ 12	$ 579

對關聯企業之放款條件為款項貸與後1年內按月支付利息，利息按年利率2%收取。

6.關係人提供背書保證情形

	110年12月31日	109年12月31日
子公司	$ 126,200	$ 156,480

7.其他交易

	110年度		109年度	
	項目	金額	項目	金額
最終母公司	什項費用	$ 3,506	什項費用	$ 1,707
子公司	海外售服費用	$ 70	海外售服費用	$ 51

(四)主要管理階層薪酬資訊

	110年度	109年度
短期員工福利	$ 29,384	$ 9,955
退職後福利	365	280
總計	$ 29,749	$ 10,235

八、質押之資產

本公司之資產提供擔保明細如下：

	帳面價值		
資產項目	110年12月31日	109年12月31日	擔保用途
定期存款(表列「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」)	$ 6,259	$ 6,208	履約保證及關稅擔保
不動產、廠房及設備	138,636	140,921	長期借款

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

無。

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

請詳六(十七)。

十二、其他

(一)資本管理

本公司之資本管理目標，係為保障公司能繼續經營，維持最佳資本結構以降低資金成本，並為股東提供報酬。為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付予股東之股利金額、退還資本予股東、發行新股或出售資產以降低債務。本公司利用負債資本比率以監控其資本，該比率係按債務淨額除以資本總額計算。債務淨額之計算為總借款(包括資產負債表所列報之「流動及非流動借款」)扣除現金及約當現金。資本總額之計算為資產負債表所列報之「權益」加上債務淨額。

本公司於民國 110 年度之策略維持與民國 109 年度相同，均係致力將負債資本比率維持至合理之風險水準。於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日，本公司之負債資本比率如下：

	110年12月31日	109年12月31日
總借款	$ 560,250	$ 322,143
減：現金及約當現金	(275,939)	(179,336)
債務淨額	284,311	142,807
總權益	990,700	939,026
總資本	1,275,011	1,081,833
負債資本比率	22.30%	13.20%

(二)金融工具

1.金融工具之種類

	110年12月31日	109年12月31日
金融資產		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
選擇指定之權益工具投資	$ 62,607	$ -
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	275,939	179,336
按攤銷後成本衡量之金融資產	6,259	6,208
應收票據	-	28
應收帳款(包含關係人)	383,715	185,929
其他應收款(包含關係人)	30,723	23,360
存出保證金	1,262	780
	$ 760,505	$ 395,641
金融負債		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	$ 490,000	$ 240,000
應付帳款(包含關係人)	240,254	126,057
其他應付款(包含關係人)	99,792	60,322
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	70,250	82,143
	$ 900,296	$ 508,522
租賃負債	$ 24,593	$ 13,868

2.風險管理政策

(1)本公司日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、利率風險、及價格風險)、信用風險及流動性風險。本公司整體風險管理政策著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對本公司財務狀況及財務績效之潛在不利影響。

(2)風險管理工作由本公司財務部按照董事會核准之政策執行。本公司財務部透過與公司營運單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則，亦對特定範圍與事項提供書面政策，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。

3.重大財務風險之性質及程度

(1)市場風險

匯率風險

A.本公司係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元、日幣及新台幣。相關匯率風險來自未來之商業交易、已認列之資產與負債，及對國外營運機構之淨投資。

B.本公司管理階層已訂定政策，規定公司內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。公司內各公司應透過公司財務部就其整體匯率風險進行避險。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。

C.本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	110年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 11,604	27.68	$ 321,187
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 1,235	27.68	$ 34,188
非貨幣性項目:無			

	109年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 4,518	28.48	$ 128,667
金融負債			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 101	28.48	$ 2,880
非貨幣性項目:無			

D.本公司貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國110年及109年度認列之全部兌換損失(含已實現及未實現)彙總金額分別為($3,578)及$5,382。

E.本公司因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

	110年度				
	敏感度分析				
	變動幅度		損益影響		影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)					
金融資產					
貨幣性項目					
美金：新台幣	1%	$	3,212	$	-
金融負債					
貨幣性項目					
美金：新台幣	1%	$	342	$	-

	109年度				
	敏感度分析				
	變動幅度		損益影響		影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)					
金融資產					
貨幣性項目					
美金：新台幣	1%	$	1,287	$	-
金融負債					
貨幣性項目					
美金：新台幣	1%	$	29	$	-

價格風險

本公司暴露於價格風險的權益工具，係所持有帳列於透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。對民國110年及109年度其他綜合損益之影響因分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之權益工具之利益或損失將分別增加或減少$626及$0。

現金流量及公允價值利率風險

本公司之利率風險來自短期及部分中長期借款。按固定利率發行之借款則使本公司承受公允價值利率風險。民國110年及109年度，本公司按浮動利率計算之借款係以新台幣計價，當市場利率每增加1%，本公司將增加利息費用分別為$703及$821。

(2)信用風險

A.信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本公司財務損失之風險。本公司依內部明定之授信政策，公司內各營運個體於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須就其每一新客戶進行管理及新用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係董事會依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。主要信用風險來自現金及約當現金，及存放於銀行與金融機構之存款，亦有來自客戶之信用風險，並包括尚未收現之應收帳款及已承諾之交易。對銀行及金融機構而言，為財務透明之機構才會被接納為交易對象。

B.於民國 110 年及 109 年度，並無超出信用限額之情事，且管理階層不預期會受交易對手不履約而產生任何重大損失。

C.本公司採用 IFRS 9 提供以下前提假設，作為判斷自原始認列後金融工具之信用風險是否有顯著增加之依據:

當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加。

D.本公司視合約款項按約定之支付條款逾期情況，視為已發生違約。

E.本公司用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：

(A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；

(B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；

(C)發行人延滯或不償付利息或本金；

(D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。

F.本公司經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，惟本公司仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

G.本公司按客戶信用評等之特性將對客戶之應收帳款分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。

H.本公司納入對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款的備抵損失，民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期1~90天	逾期91~120天	逾期120天以上	合計
110年12月31日					
預期損失率	0.01%~0.32%	0.01%~7.02%	0.01%~12.71%	0.04%~100%	
帳面價值總額	$ 291,888	$ 57,877	$ 24,548	$ 43,402	$ 417,715
備抵損失	$ 485	$ 965	$ 1,247	$ 31,303	$ 34,000

	未逾期	逾期1~90天	逾期91~120天	逾期120天以上	合計
109年12月31日					
預期損失率	0.01%~0.25%	0.01%~6.12%	0.12%~11.06%	0.22%~100%	
帳面價值總額	$ 164,895	$ 11,917	$ 407	$ 24,650	$ 201,869
備抵損失	$ 204	$ 278	$ 45	$ 15,413	$ 15,940

I.本公司採簡化作法之應收帳款備抵損失變動表如下：

	110年
	應收帳款
1月1日	$ 15,940
提列減損損失	18,060
12月31日	$ 34,000

	109年
	應收帳款
1月1日	$ 5,325
提列減損損失	10,615
12月31日	$ 15,940

J.本公司帳列按攤銷後成本，信用風險評等等級資訊如下：

	110年12月31日			
		按存續期間		
	按地區別	信用風險已顯著增加者	已信用減損者	合計
按攤銷後成本衡量之金融資產				
群組1	$ 6,259	$ -	$ -	$ 6,259

	109年12月31日			
		按存續期間		
	按地區別	信用風險已顯著增加者	已信用減損者	合計
按攤銷後成本衡量之金融資產				
群組1	$ 6,208	$ -	$ -	$ 6,208

群組1：台灣銀行。

(3)流動性風險

A.現金流量預測是由公司內各營運個體執行，並由公司財務部予以彙總。公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要。

B.各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回公司財務部。公司財務部則將剩餘資金投資於附息之活期存款及按攤銷後成本衡量之金融資產，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。於民國 110 年及 109 年 12 月 31 日，本公司持有貨幣市場部位分別為$282,068 及$185,414 預期可即時產生現金流量以管理流動性風險。

C.本公司未動用借款額度明細如下：

	110年12月31日	109年12月31日
浮動利率		
一年內到期	$ 260,000	$ 330,000

D.下表係本公司之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，非衍生金融負債係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現金額。

非衍生性金融負債：

110年12月31日	3個月以下	3個月至1年內	1至2年內	2至5年內	5年以上
短期借款	$490,000	$ -	$ -	$ -	$ -
應付帳款(含關係人)	167,472	72,782	-	-	-
其他應付款(含關係人)	60,964	38,828	-	-	-
租賃負債	1,486	4,459	5,946	13,611	-
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	4,609	8,031	6,798	19,960	34,899

非衍生性金融負債：

109年12月31日	3個月以下	3個月至1年內	1至2年內	2至5年內	5年以上
短期借款	$240,000	$ -	$ -	$ -	$ -
應付帳款(含關係人)	92,534	33,523	-	-	-
其他應付款(含關係人)	33,542	26,780	-	-	-
租賃負債	1,092	3,276	4,368	5,534	-
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	4,642	8,131	12,641	20,177	41,479

(三)公允價值資訊

1.為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。

2.非以公允價值衡量之金融工具

本公司非以公允價值衡量之金融工具(包括現金及約當現金、應收票據、應收帳款、其他應收款、存出保證金、定期存款(超過三個月以上者)、短期借款、合約負債、應付帳款、其他應付款、應付租賃款(帳列其他流動負債及其他非流動負債)及長期借款(包含一年內到期)的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3.以公允價值衡量之金融工具，本公司依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，相關資訊如下：

(1)本公司依資產及負債之性質分類，相關資訊如下：

110年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產				
重複性公允價值				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
上市櫃公司股票	$ 62,607	$ -	$ -	$ 62,607

民國109年12月31日無此情形。

(2)本公司用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下：

本公司採用市場報價作為公允價值輸入值(即第一等級)者，依工具之特性列示如下：

	上市(櫃)公司股票
市場報價	收盤價

(3)民國110年及109年度無自第一等級轉入及轉出之情形。

(四)新型冠狀病毒肺炎對本公司營運影響

本公司經評估新型冠狀病毒肺炎對本公司之繼續經營、資產減損及籌資風險並無重大影響。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1.資金貸與他人：附表一。

2.為他人背書保證：附表二。

3.期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：附表三。

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：附表四。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：附表五。

9.從事衍生工具交易：無。

10.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：請詳附表六。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：請詳附表七。

(三)大陸投資資訊

1.基本資料：請詳附表八。

2.直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：請詳附表九。

(四)主要股東資訊：請詳附表十。

十四、部門資訊

不適用。

均華精密工業股份有限公司

資金貸與他人

民國110年1月1日至12月31日

附表一

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高金額	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額（註1）	資金貸與總限額（註1）	備註
													名稱	價值			
0	均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	其他應收款-關係人	Y	$ 50,000	$ 50,000	$ 30,000	2.00%	有短期融通資金之必要	-	營運週轉	-	本票	$ 50,000	$ 99,070	$ 198,140	
1	祁昌(股)公司	維針精密(股)公司	其他應收款	N	6,000	3,150	2,700	2.50%	有短期融通資金之必要	-	營運週轉	-	-	-	6,617	13,235	

註1：本公司轉投資之子公司遵照資金貸與他人作業辦法之規定:

(1)資金貸與總額:本公司資金貸與總額不超過本公司淨值之百分之四十為限。

(2)公司間或行號間有短期融通資金之必要者:貸款總額不超過本公司淨值百分之二十為限；個別借款人之貸與金額以不超過本公司之淨值百分之十為限。

註2：若公開發行公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條第1項將資金貸與逐筆提董事會決議，雖尚未撥款，仍應將董事會決議金額列入公告餘額，以揭露其承擔風險；惟嗣後資金償還，則應揭露其償還後餘額，以反應風險之調整。若公開發行公司依據處理準則第14條第2項經董事會決議授權董事長於一定額度及一年期間內分次撥貸或循環動用，仍應以董事會通過之資金貸與額度作為公告申報之餘額，雖嗣後資金償還，惟考量仍可能再次撥貸，故仍應以董事會通過之資金貸與額度作為公告申報之餘額。

均華精密工業股份有限公司

為他人背書保證

民國110年1月1日至12月31日

附表二

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象 公司名稱	被背書保證對象 關係	對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額（註3）	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額（註1）	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證	備註
0	均華精密工業(股)公司	蘇州均華精密機械有限公司	孫公司	$ 198,140	$ 27,680	$ -	$ -	-	2.79%	$ 495,350	Y	N	Y	
0	均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	子公司	198,140	168,000	126,200	87,800	-	12.74%	495,350	Y	N	N	

註1：本公司及子公司整體對外背書保證額度如下：

(1)本公司對外背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之二十為限。

(2)本公司與子公司整體得對外背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之三十為限。

註2：係各被保證公司向銀行或其他相關背書保證情形所簽具背書保證契約或票據之額度。

註3：蘇州均華背書保證於110年12月到期，故期末餘額為0。

均華精密工業股份有限公司

期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）

民國110年12月31日

附表三

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
				股　數	帳面金額	持股比例	公允價值	
KING MECHATRONICS CO.,LTD.	POWER EVER ENTERPRISES LIMITED	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	624,726	$ 213,582	10.15	$ 213,582	
均華精密工業(股)公司	志聖工業股份有限公司	對本集團具有重大影響之公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	1,201,673	62,607	0.79	62,607	

均華精密工業股份有限公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國110年1月1日至12月31日

附表四

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

進（銷）貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因（註1）		應收（付）票據、帳款		備註（註2）
			進（銷）貨	金額	佔總進（銷）貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	本公司之子公司	銷貨	$ 126,697	8.55%	與一般交易同	與一般交易同	與一般交易同	$ 82,840	13.71%	

註1：關係人交易條件如與一般交易條件不同，應於單價及授信期間欄位敘明差異情形及原因。

註2：若有預收（付）款項情形者，應於備註欄敘明原因、契約約定條款、金額及與一般交易型態之差異情形。

註3：實收資本額係指母公司之實收資本額。發行人股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以資產負債表歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。

均華精密工業股份有限公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國110年1月1日至12月31日

附表五

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	本公司之子公司	$ 82,840	2.50	$ -	-	$ 4,719	$ -

均華精密工業股份有限公司

母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額

民國110年1月1日至12月31日

附表六

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

編號（註1）	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註2）	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率（註3）
				科目	金額	交易條件	
0	均華精密工業(股)公司	均豪精密工業股份有限公司	2	進貨	$ 11,380	依雙方約定條件辦理	0.77%
0	均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	1	銷貨	126,697	"	8.55%
0	"	"	1	應收帳款	82,840	"	3.35%
0	"	"	1	進貨	16,714	"	1.13%
0	"	蘇州均華精密機械有限公司	1	銷貨	29,010	"	1.96%
0	"	"	1	應收帳款	19,300	"	0.78%
0	"	祁昌(股)公司	1	其他應收款	30,000	"	1.21%
1	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	蘇州均華精密機械有限公司	3	進貨	37,081	"	2.50%
1	"	"	3	應付帳款	27,878	"	1.13%

註1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

(1)母公司填0。

(2)子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可:

(1)母公司對子公司。

(2)子公司對母公司。

(3)子公司對子公司。

註3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註4：僅揭露金額達一千萬元以上者，另相對之關係人不另行揭露。

均華精密工業股份有限公司

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）

民國110年1月1日至12月31日

附表七

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末(註)	去年年底(註)	股數	比率	帳面金額			
均華精密工業(股)公司	KING MECHATRONICS CO.,LTD.	英屬維京群島	轉投資蘇州均華精密機械有限公司	$ 393,508	$ 393,508	2,780,645	100.00	$ 904,621	$ 49,151	$ 49,151	
均華精密工業(股)公司	GALLANT MICRO MACHINING (M) SDN. BHD.	馬來西亞	半導體構裝機器及其相關零件之進出口與買賣業務	3,992	3,992	500,000	100.00	2,578	6	6	
均華精密工業(股)公司	祁昌(股)公司	台灣	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統	53,212	53,212	2,660,600	76.02	48,398	(2,509)	(1,908)	

註：原始投資額係依期末匯率評價之台幣數。

均華精密工業股份有限公司

大陸投資資訊－基本資料

民國110年1月1日至12月31日

附表八

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式(註2)	本期期初自台灣匯出累積投資金額(註6)	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額(註6)	被投資公司本期損益(註6)	本公司直接或間接投資之持股比例(註4、6)	本期認列投資損益(註3(2))	期末投資帳面金額(註6)	截至本期止已匯回投資收益	備註
					匯出	收回							
蘇州均華精密機械有限公司	精密模具及其他零件之生產與銷售	$ 125,944	透過轉投資第三地區現有公司(KMC)再投資大陸公司	$ 222,632	-	-	222,632	$ 52,992	100.00%	$ 52,992	$ 703,894	-	註3之2.B
蘇州創峰光電科技有限公司	電路板濕製程設備	152,240	透過轉投資第三地區現有公司(Power Ever)再投資大陸公司	27,301	-	(1,729)	25,572	-	10.15%	-	213,582	8,236	註4
昆山祁鴻電子銷售有限公司	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造	4,344	透過大陸公司(蘇州均華)投資	-	-	-	-	4,200	100.00%	4,316	6,536	-	註3之2.B、註5

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
均華精密工業(股)公司	$ 248,204	$ 248,204	$ 594,420

註1:實收資本額及期初、期末累積投資金額係依期末匯率評價之台幣數。

註2：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

(1).直接赴大陸地區從事投資

(2).透過第三地區公司再投資大陸

(3).其他方式

註3：本期認列投資損益欄中：

(1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明

(2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明

A.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報告

B.經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報告

C.其他(係依被投資公司自結財務報表認列)

註4：本公司透過第三地區投資事業英屬維京群島商King Mechatronics Co. Ltd.(BVI)在國外以US$1,205仟元，
受讓志聖工業股份有限公司所持有蘇州創峰光電科技有限公司10%股權，並間接對大陸地區投資蘇州創峰光電科技有限公司，
嗣後依原投資合約相關條款執行股權轉換，轉換後改持有蘇州創峰光電科技有限公司，帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。

註5：係由蘇州均華精密機械有限公司投資大陸公司，本期並無匯出款項至大陸之情況。

註6：本公司大陸投資資訊由於屬間接投資大陸，故係揭露本公司透過由King Mechatronics Co. Ltd.(BVI)
對蘇州創峰光電科技有限公司之期初/期末投資金額、被投資公司本期損益、期末持股比率及期末帳面金額。

註7：經濟部投審會核備對大陸地區投資事業蘇州均華精密機械有限公司及蘇州創峰光電科技有限公司投資金額分別為
US$8,043及US$924，係依民國110年12月31日匯率USD：NTD=1:27.68換算。

均華精密工業股份有限公司

大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項

民國110年1月1日至12月31日

附表九

單位：新台幣仟元

（除特別註明者外）

大陸被投資公司名稱	銷貨		進貨		代購收入	票據背書保證或提供擔保品		資金融通				其他
	金額	%	金額	%	金額	期末餘額	目的	最高餘額	期末餘額	利率區間	當期利息	
蘇州均華精密機械有限公司	$ 29,010	1.96%	$ 37,081	4.76%	$ -	$ -	-	-	-	_	-	-

均華精密工業股份有限公司

主要股東資訊

民國110年12月31日

附表十

主要股東名稱	股份	
	持有股數	持股比例
均豪精密工業股份有限公司	16,171,750	57.19%
志聖工業股份有限公司	1,812,000	6.40%

註1：本表主要股東資訊係由集保公司以每季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

均華精密工業股份有限公司

董事長 梁又文